



Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica

**DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS CORRECTIVO, ADMINISTRACIÓN E
INVENTARIADO DEL *HARDWARE* Y *SOFTWARE* DEL EQUIPO
DE CÓMPUTO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

César Humberto Orellana Aguirre

Asesorado por el Ing. Kenneth Issur Estrada Ruiz

Guatemala, enero de 2007

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



FACULTAD DE INGENIERÍA

**DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS CORRECTIVO, ADMINISTRACIÓN E
INVENTARIADO DEL *HARDWARE* Y *SOFTWARE* DEL EQUIPO DE
CÓMPUTO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

TRABAJO DE GRADUACIÓN

PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA
POR:

CÉSAR HUMBERTO ORELLANA AGUIRRE
ASESORADO POR EI ING. KENNETH ISSUR ESTRADA RUIZ

AL CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE
INGENIERO ELECTRÓNICO

GUATEMALA, ENERO DE 2007

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA



NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA

DECANO	Ing. Murphy Olympo Paiz Recinos
VOCAL I	Inga. Glenda Patricia García Soria
VOCAL II	Inga. Alba Maritza Guerrero de López
VOCAL III	Ing. Miguel Angel Dávila Calderón
VOCAL IV	Br. Kenneth Issur Estrada Ruiz
VOCAL V	Br. Elisa Yazminda Vides Leiva
SECRETARIA	Inga. Marcia Ivonne Véliz Vargas

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL PRIVADO

DECANO	Ing. Murphy Olympo Paiz Recinos
EXAMINADORA	Inga. Ingrid Salomé Rodríguez de Loukota
EXAMINADOR	Ing. Kenneth Issur Estrada Ruiz
EXAMINADOR	Ing. Julio Rolando Barrios Archila
SECRETARIA	Inga. Marcia Ivonne Véliz Vargas

HONORABLE TRIBUNAL EXAMINADOR

Cumpliendo con los preceptos que establece la ley de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presento a su consideración mi trabajo de graduación titulado:

DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS CORRECTIVO, ADMINISTRACIÓN E INVENTARIADO DEL *HARDWARE* Y *SOFTWARE* DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS,

tema que me fuera asignado por la Dirección de la Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica, con fecha mayo de 2006.

César Humberto Orellana Aguirre

AGRADECIMIENTOS A:

- DIOS** Por llenarme de bendiciones a lo largo de mi vida, y permitirme concluir esta etapa en la que su guía es y fue fundamental y lo será también para etapas venideras.
- Mis padres** Porque con sus esfuerzos, consejos y correcciones me han permitido concluir esta etapa y me han guiado no sólo en la carrera sino en la vida. Soy afortunado por su presencia y son fuentes de inspiración.
- Mi hermana** Has estado desde siempre conmigo, apoyándome e inspirándome, por darme el privilegio de contar con una persona pura y gracias por ser mi gran alma gemela, la compañera permanente.
- Mis Tíos** Todos ellos que me han apoyado y me brindaron consejos para perseverar en la vida. En especial mi gran compañero Vidal y mi gran referencia Alba.
- Mis Primos** Porque han sido como mis hermanos y a la vez grandes compañeros, con los que he vivido memorables ocasiones, Estuardo y Sarita.
- Mis compañeros** Con los que hemos transitado, luchado y convivido en todas las actividades de la carrera, gracias por la ayuda y amistad.
- La Universidad** USAC, por haberme dado el privilegio de formarme en tus aulas y poder presumir de ser sancarlista de de formación y de corazón.
- La Facultad de Ingeniería** Por darme la formación necesaria para poder hacerme un profesional más de esta gran Facultad formadora, a la cual tuve la dicha de pertenecer.
- A los que se me escapan** En el momento en el que escribo esto, mi mente se llena de rostros que han sido vitales en toda la carrera y vida; cuando lo lea me reprocharé por su ausencia en estas líneas más no en mi corazón.

ACTO QUE DEDICO A:

DIOS

Por que me has bendecido con padres, salud y hacerme un afortunado en medio de tanto infortunio que se puede apreciar en esta vida, además por que sin tu eterna guía, nada de lo que he realizado hasta esta etapa hubiera sido posible.

Mi madre, Olga

Me has dado el gran privilegio de poder contar con un ángel en la tierra de disponer con una mirada distinta, análisis y optimismo hacia la vida y las cosas que la conforman, sos la persona que más me ha hecho creer en mí mismo para poder sobreponerme a las adversidades.

Mi padre, César

Con vos he vivido grandes experiencias que han sido formadoras y enriquecedoras, que me han ayudado en lo que tengo de vida gracias por ser un gran guía, pues he conocido tantas cosas, lugares y personas por vos.

Mis almas gemelas, Olguita, Alejandra, Estuardo y Ronald

Saben que son parte fundamental de mí y no pueden ser imitados, gracias por las ocasiones que hemos compartido y la forma que me han privilegiado con su presencia.

Mi tía, Alba

Has influido en mí de la mejor manera para que el transitar en la vida tenga un sentido. He compartido contigo y me has apoyado en todas mis etapas, te estoy totalmente agradecido.

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES.....	IX
LISTA DE SÍMBOLOS	XIII
GLOSARIO.....	XV
RESUMEN.....	XXIII
OBJETIVOS	XXV
INTRODUCCIÓN	XXVII
1. DESCRIPCIÓN DE LAS UBICACIONES DEL EQUIPO DE CÓMPUTO ...	1
1.1. Generalidades	1
1.2. Organigrama del Ministerio de Energía y Minas.....	2
1.3. Organigrama de las distintas Direcciones	3
1.3.1. Dirección Superior	3
1.3.2. Dirección Administrativa	4
1.3.3. Dirección General de Hidrocarburos	5
1.3.4. Dirección General de Minería	6
1.3.5. Dirección General de Energía	7
2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PC'S	9
2.1. Breve historia de la <i>PC</i>	9
2.2. Arquitectura de la <i>PC</i>	15
2.2.1. Modelo Von Neumann	15
2.2.2. Ley de Moore.....	16
2.3. Identificación de características de la tarjeta madre del equipo	18
2.3.1. Tipo de <i>CPU</i>	21
2.3.2. Tipo de memoria <i>RAM</i>	35

2.3.3.	Ranuras de expansión	38
2.3.3.1.	AGP	40
2.3.3.2.	PCI	41
2.3.3.3.	ISA	42
2.3.4.	Canales IDE	45
2.3.4.1.	Discos duros	52
2.3.4.2.	Unidades floppy	55
2.3.5.	Fuente de alimentación	58
2.3.5.1.	AT	59
2.3.5.2.	ATX	60
2.3.5.3.	Cómo medir alimentación de un dispositivo ..	61
2.3.6.	Sistema gráfico incorporado.....	62
2.3.7.	Codec de audio	62
2.3.8.	Puertos I/O incorporados	62
2.3.9.	Monitoreo de hardware	71
2.3.10.	Ethernet / LAN incorporado.....	71
2.3.11.	Flash ROM incorporada	71
2.3.12.	Ventiladores	72
2.4.	Verificación de la instalación de la tarjeta madre	73
2.4.1.	Verificación de la posición correcta de los jumpers y switches	73
2.4.1.1.	Selección de función CMOS	74
2.4.1.2.	Selección de voltaje CPU y tasa de frecuencia	75
2.4.2.	Verificación de la correcta fijación al chasis o case	75
2.4.3.	Conexión de brackets de extensión y cables a los pines adecuados	75
2.4.4.	Instalación de otros dispositivos y conexión correcta de estos	76

2.5.	Verificación de configuración en la <i>BIOS</i>	76
2.5.1.	Ajustes estándar	83
2.5.1.1.	Especificación del maestro primario	83
2.5.1.2.	Especificación del esclavo primario	84
2.5.1.3.	Especificación del maestro secundario	84
2.5.1.4.	Especificación del esclavo secundario	84
2.5.1.5.	Especificación de la unidad <i>floppy</i>	84
2.5.2.	Ajustes avanzados	85
2.5.2.1.	Especificaciones de arranque	85
2.5.2.2.	Establecer clave	85
2.5.2.3.	Ajustes diversos	86
2.5.3.	Ajustes <i>PCI / PNP</i>	86
2.5.3.1.	Especificación de <i>PNP</i>	86
2.5.3.2.	Manejo de memoria	87
2.5.3.3.	Adaptador primario de gráficos	87
2.5.4.	Ajustes de dispositivos periféricos	87
2.5.4.1.	Ajustes <i>FDC</i>	87
2.5.4.2.	Puerto serial	88
2.5.4.3.	Puerto <i>Ir</i>	88
2.5.4.4.	Puerto paralelo	88
2.5.4.5.	Dirección	88
2.5.4.5.1.	Modo	88
2.5.4.5.2.	<i>IRQ</i>	89
2.5.4.5.3.	<i>DMA</i>	89
2.5.4.6.	Puerto de juegos	89
2.5.4.7.	Canales <i>PCI IDE</i>	89
2.5.4.8.	<i>LAN</i>	90

3. CARACTERÍSTICAS DE DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	91
3.1. Pruebas de diagnóstico de la computadora.....	91
3.2. Creación de un diskette de pruebas de diagnósticos.....	91
3.2.1. Basado en <i>DOS</i>	92
3.2.2. Basado en <i>Windows</i>	92
3.3. Comprobación de la computadora	92
3.3.1. Mensajes de error	93
3.3.1.1. Códigos de error	93
3.3.2. Seguridad con contraseñas y restauración de <i>CMOS</i>	93
3.3.2.1. Cómo restaurar el puente de la contraseña ..	94
3.3.2.2. Cómo borrar y restaurar la <i>CMOS</i>	94
3.4. Solución de problemas.....	95
3.4.1. Cómo resolver problemas menores	95
3.4.2. Cómo resolver problemas de fuente de alimentación	96
3.4.3. Cómo resolver problemas de disco.....	96
3.4.4. Cómo resolver problemas de unidades de disco	97
3.4.5. Cómo resolver problemas de pantalla.....	98
3.4.6. Cómo resolver problemas de audio	98
3.4.7. Cómo resolver problemas de impresora	98
3.4.8. Cómo resolver problemas de instalación de <i>hardware</i>	99
3.4.9. Cómo resolver problemas de red	99
3.4.10. Cómo resolver problemas de la memoria.....	100
3.4.11. Cómo resolver problemas de <i>SCSI</i>	100
3.4.12. Cómo resolver problemas de <i>CD-ROM</i> y <i>DVD</i>	101
3.4.13. Cómo resolver problemas de <i>software</i>	101

4.	ADMINISTRACIÓN DEL SOFTWARE Y CUENTAS DE USUARIO.....	103
4.1.	Administración del <i>software</i> y aprovechamiento de licencias.....	103
4.1.1.	Información del <i>software</i> en el equipo	105
4.1.1.1.	<i>Software</i> necesario.....	105
4.1.1.2.	<i>Software</i> innecesario.....	106
4.2.	Administración de tipo de cuenta	106
4.2.1.1.	Permisos y accesos carpetas, archivos e impresoras	106
4.2.1.2.	Crear carpeta compartida.....	107
4.2.1.3.	Buscar archivos y carpetas	108
4.2.1.4.	Cambiar el nombre de archivos y carpetas	109
4.2.1.5.	Copiar y mover archivos y carpetas	109
4.2.1.6.	Trabajar con archivos y carpetas de uso frecuente	110
4.2.1.7.	Eliminar archivos y carpetas.....	111
4.2.1.8.	Acceder a impresoras.....	111
4.2.2.	Especificación del grupo de usuario	112
4.2.2.1.	Administrador	112
4.2.2.2.	Usuarios avanzados	113
4.2.2.3.	Usuarios	113
4.2.2.4.	Invitados	113
4.3.	Corrección de problemas en el <i>software</i>	114
4.3.1.	Instalación de programas ausentes.....	114
4.3.1.1.	Requisitos del sistema.....	115
4.3.2.	Corrección del <i>software</i> presente	115
4.3.3.	Reinstalación de programas o sistema operativo dañado	115
4.4.	Verificación de Actualizaciones	116

5.	FUNDAMENTOS DE RED	119
5.1.	Configuración de equipo para uso en red	119
5.2.	Cambios en el <i>hardware</i> de red	121
5.3.	Conexión de equipos	122
5.4.	Uso compartido de archivos y carpetas	126
5.5.	Conexión a las impresoras de red	127
5.6.	Uso compartido de impresora	128
5.7.	Conexión a <i>Internet</i>	128
6.	CONEXIÓN A LA RED	131
6.1.	Detección y selección de adaptadores de red	131
6.2.	Configuración de adaptadores de red.....	132
6.3.	Selección de los protocolos de red	134
6.4.	Selección de los servicios de red.....	135
6.5.	Unión a un grupo de trabajo o a un dominio	136
7.	VERIFICACIÓN Y CORRECCION DE DISPOSITIVOS EXTERNOS	137
7.1.	Impresoras.....	137
7.1.1.	Láser	137
7.1.2.	Inyección de tinta	144
7.1.3.	Matriciales	146
7.2.	Monitores	147

8. DIAGNÓSTICO, CORRECCIÓN E INVENTARIADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO.....	151
8.1. Descripción general.....	151
8.2. Diagnóstico, corrección e inventariado del <i>hardware</i>	152
8.2.1. Resultados globales del <i>hardware</i>	153
8.2.2. Problemas encontrados en el <i>hardware</i>	156
8.3. Diagnóstico, corrección e inventariado del <i>software</i>	159
8.3.1. Resultados globales del <i>software</i>	160
8.3.2. Problemas encontrados en el <i>software</i>	162
8.4. Inventariado de otros equipos	166
CONCLUSIONES	167
RECOMENDACIONES.....	169
BIBLIOGRAFÍA	171
ANEXOS.....	173
APÉNDICE	195

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

FIGURAS

1.	Organigrama de las Direcciones del Ministerio de Energía y Minas	2
2.	Organigrama Dirección Superior.....	3
3.	Organigrama Dirección Administrativa.....	4
4.	Organigrama Dirección General de Hidrocarburos	5
5.	Organigrama Dirección General de Minería.....	6
6.	Organigrama Dirección General de Energía	7
7.	Mecanismo de Charles Babbage	10
8.	Máquina Enigma	11
9.	Modelo Von Neumann	15
10.	Gráfica de la ley de Moore	16
11.	Tipo de conectores de fuentes de alimentación.....	19
12.	Tarjeta madre común	20
13.	Procesadores X486	25
14.	Coprocesadores.....	25
15.	Procesador <i>AMD Athlon</i>	29
16.	Conjunto disipador y ventilador	30
17.	Ejemplo de un encapsulado.....	32
18.	Ejemplo de configuración de voltaje	34
19.	Distintos tipos de memoria <i>RAM</i>	37
20.	Bus <i>AGP</i>	40
21.	Bus <i>PCI</i>	41
22.	Distintos tipos de bus	45
23.	Ejemplo de conexión de un dispositivo <i>IDE</i>	47

24.	Diagrama de dispositivos <i>SCSI</i>	50
25.	Descripción de la identificación de un <i>SCSI</i>	51
26.	Configuración de distintos estándares <i>SCSI</i>	52
27.	Diagramación de un disco duro	53
28.	Disposición de cabezales y placas en un disco duro.....	54
29.	Disposición de sectores y pistas en un <i>floppy</i>	56
30.	Unidad y disco <i>floppy</i>	57
31.	Interpretación de disco por SO y <i>BIOS</i>	58
32.	Conectores de fuente <i>AT</i>	59
33.	Conectores de fuente <i>ATX</i>	60
34.	Medición de voltaje en los conectores	61
35.	Conectores de distintos puertos	63
36.	Empaquetado de la información	66
37.	Descripción de las <i>IRQ</i> 's.....	66
38.	Asignación de dirección para puertos en la <i>BIOS</i>	67
39.	Cable de puerto paralelo	69
40.	Conexión de ventilador	73
41.	Menú principal del <i>setup</i>	79
42.	Función principal de la <i>BIOS</i>	81
43.	Pantalla inicial de Laser Fiche	104
44.	Cuadro de diálogo para una búsqueda	108
45.	Cuadros para copiar y mover archivos	109
46.	Cuadro para la creación de un acceso directo	110
47.	Cuadro para la eliminación de archivos.....	111
48.	Clasificación de los distintos tipos de usuarios.....	112
49.	Cuadro para la configuración de actualizaciones	117
50.	Vista a una red	121
51.	Topología de red	123
52.	Red inalámbrica.....	124

53.	Servidor dedicado	125
54.	Acceso a equipos en red.....	126
55.	Selección de una impresora en red	127
56.	Acceso a impresoras compartidas	128
57.	Distintos cuadros para configuración de parámetros <i>TCP/IP</i>	129
58.	Distintos tipos de tarjetas de red.....	132
59.	Proceso que realiza la tarjeta de red	133
60.	Tarjeta combo	134
61.	Distintos cuadros para configuración de un grupo de trabajo	136
62.	Impresora láser	138
63.	Pasos para la impresión	139
64.	Proceso de limpieza.....	139
65.	Proceso de acondicionado.....	140
66.	Proceso de escritura	141
67.	Proceso de desarrollo	143
68.	Proceso de transferencia	143
69.	Impresora de tinta	144
70.	Colocación de cartuchos.....	145
71.	Cabezal de impresora matricial.....	147
72.	Descripción de tubo <i>CRT</i>	148
73.	Pantalla <i>LCD</i> y sus capas	150
74.	Distribución del equipo de cómputo	153
75.	Dialogo <i>CMD</i>	154
76.	Dialogo <i>DXDIAG</i>	154
77.	Porcentajes de problemas en el <i>hardware</i>	156
78.	Distribución de equipo en mal estado	157
79.	Distribución por procesador	158
80.	Lista de programas instalados	159
81.	Porcentajes de problemas en el <i>software</i>	161

82.	Problemas de <i>software</i> comunes	162
83.	Ambiente de Microsoft Access	164
84.	Distribución por marca de <i>PC</i>	165
85.	Distribución por tipo de impresora	166
86.	Distribución por tipo de <i>scanner</i>	166

TABLAS

I.	Descripción de algunos parámetros en procesadores conocidos.....	18
II.	Descripción de las fuentes de alimentación.....	19
III.	Comparación de características entre procesadores antiguos	24
IV.	Comparación de velocidades en los distintos tipos de bus	26
V.	Descripción de algunos procesadores comunes	28
VI.	Características de los distintos encapsulados.....	33
VII.	Descripción de los distintos tipos de memoria <i>RAM</i>	36
VIII.	Comparación de parámetros entre buses	44
IX.	Distintos estándares de dispositivos <i>IDE</i>	49
X.	Descripción de distintos estándares <i>SCSI</i>	51
XI.	Distintos tipos de <i>floppy</i> y sus capacidades	55
XII.	Detalle de pines en fuentes <i>AT</i>	59
XIII.	Detalle de pines en fuentes <i>ATX</i>	60
XIV.	Asignación usual de los distintos puertos	64
XV.	Detalle de los pines en los conectores DB-9 y DB-25.....	65
XVI.	Detalle de los pines del puerto paralelo	70
XVII.	Algunas de las distintas categorías del <i>setup</i>	78

LISTA DE SÍMBOLOS

<i>PC</i>	Computadora personal
<i>CPU</i>	Microprocesador
mm^2	Milímetros cuadrados
μm	Nanómetros
MHz	Megahertz
GHz	Gigahertz
MEM	Ministerio de Energía y Minas

GLOSARIO

Algoritmo	Una expresión lógica que resuelve una fórmula matemática compleja o instrucciones de un programa.
Arquitectura abierta	Arquitectura compatible con <i>hardware</i> y <i>software</i> de muchos fabricantes.
Asíncrono	Equipo o transmisión de datos, en la cual los caracteres transmitidos son enviados sin reloj de sincronía entre el transmisor y el receptor. Cada carácter es autónomo con su propio bit de inicio y de parada, que se utilizan para sincronizar el reloj interno del receptor.
Backplane	La parte trasera del chasis de un equipo en donde están localizados los conectores, cables y componentes insertados.
BIOS (Basic Input/Output)	Memoria que contiene instrucciones detalladas de un programa dirigido al <i>hardware</i> .
Bit	Unidad menor de información en un sistema binario, puede tener dos estados el cero y el uno. Transistor o capacitor de una celda de memoria. Punto magnético en un disco o cinta de almacenamiento.

Bus	Tiras de cables paralelos o circuitos impresos usados para transmitir señales electrónicas de la tarjeta madre a otros dispositivos. La mayoría de estos es de 32 ó 64 bits.
Bps	Una medida de la tasa de transferencia real de los datos en una línea de comunicación. Está dada en bits por segundo. Entre sus variantes o derivados están los Kbps (1000 bps) y Mbps (1000000 bps).
Browser	Es un cliente para la extracción de información en un servidor <i>Web</i> o <i>gopher</i> . Típicamente el <i>browser</i> es un programa en el cual la <i>PC</i> accesará a través de una línea telefónica por ejemplo, a un servidor (un programa que atiende la demanda de clientes remotos) que contiene información de interés.
Capa de aplicación	Es la capa del modelo OSI que es responsable de la interfase con el usuario o aplicación que utilice la red.
Controlador DMA	Este es un chip que provee de canales a los dispositivos para enviar la información a la memoria sin pasar por el <i>CPU</i> .
CPU (Central Processing Unit)	Esta es también conocida como procesador, es el corazón y cerebro de la <i>PC</i> . Recibe a la vez que procesa información y ejecuta instrucciones.

Chipset	Es un juego de microprocesadores que componen la tarjeta madre que controlan la memoria caché, buses externos y algunos dispositivos periféricos.
DCE (Data Circuit Terminating Equipment)	Es el dispositivo que provee la conversión de señal y la codificación entre <i>DTE (Data Terminal Equipment)</i> y la línea de transmisión.
DIMM (Dual In-line Memory Module)	Arquitectura de 64 bits utilizada en los módulos de memoria y los <i>sockets</i> de la tarjeta madre.
DRAM (Dynamic Random Access Memory)	Memoria dinámica de acceso aleatorio. Representa diferentes tipos de memoria: <i>EDO RAM</i> , <i>SDRAM</i> , <i>DDR-RAM</i> y <i>RD-RAM</i> .
DTE (Data Terminal Equipment)	Es un dispositivo terminal de datos que genera una señal a ser transmitida en la red de información del usuario.
EIDE (Extended IDE technology)	El estándar más reciente para discos duros que tienen mayor capacidad y pueden conectar un mayor número de dispositivos con el mismo adaptador.
Ethernet	Un patrón muy utilizado para la conexión física de redes locales, originalmente desarrollado por el Palo Alto Research Center (<i>PARC</i>) de Xerox. Describe el protocolo, cableado, topología y mecanismos de transmisión.

Escritura Pre-compensada	Método por el cual los datos se escriben a mayor velocidad a medida que se acercan al centro del disco.
<i>HTML (HyperText Markup Language)</i>	Es el lenguaje estándar para escribir páginas de documentos web (WWW).
<i>HTTP (HyperText Markup Language)</i>	Es el lenguaje que permite que los autores de hipertextos incluyan comandos que posibilitan saltos para recursos y otros documentos.
<i>IDE (Integrated Device Electronics)</i>	Tipo de disco duro que contiene su controlador, que incrementa la velocidad.
<i>Internet</i>	Significa red de redes, originada en EUA y se convirtió en una asociación mundial de redes interconectadas, que utilizan protocolos <i>TCP/IP</i> . La Internet provee transferencia de archivos, login remoto, correo electrónico, noticias y otros servicios.
<i>IP (Internet Protocol)</i>	Es el protocolo responsable del ruteado de paquetes entre dos o más sistemas que utilizan la familia de protocolos <i>TCP/IP</i> , diseminados y utilizados en Internet.
<i>IPX (Internet Packet Exchange)</i>	Protocolo de comunicación de <i>Novell NetWare</i> que crea, mantiene y finaliza conexiones entre dispositivos de red tales como estaciones de trabajo y servidores.

LAN (Local Area Network)	Red de computadoras limitada, en general en un conjunto de edificios de una institución.
LAWN (Local Area Wireless Network)	También conocida como <i>WLAN (Wireless Area Network)</i> , o red local sin cables.
MAC	Es una dirección de 6 bytes almacenada en la <i>NIC</i> , que es única. Usualmente esta marcada en el adaptador, por ejemplo 00 23 0C 09 4F 45.
Microprocesador	También conocido como <i>CPU</i> .
Memoria caché	Es una pequeña cantidad de memoria que almacena datos que serán requeridos por el <i>CPU</i> agilizando el acceso a éstos.
Multiplicador	Es un factor por el cual la velocidad del bus se multiplica para obtener la velocidad del reloj.
NIC (Network Interface Card)	Tarjeta para interface de red puede ser <i>LAN</i> , <i>WAN</i> .
Paquete	Conjunto de bits que comprenden información de control, dirección fuente y destino de los que participan en la transmisión.

Paridad	Es un esquema para verificación de errores, por ejemplo los <i>bits</i> de un <i>byte</i> son sumados para determinar el valor del noveno dependiendo si el número de 1s es par o impar.
Puerto	Medio por el que se facilita la comunicación con un dispositivo externo.
PPP (Peer to Peer Protocol)	Uno de los protocolos más conocidos para acceso a Internet por medio de una interfase serial, permite que una <i>PC</i> haga uso de <i>TCP/IP</i> a través de una línea telefónica convencional y un MODEM de alta velocidad.
Protocolo	Un conjunto de reglas que especifica el formato, la sincronización, la secuencia y verificación de errores en el envío de datos. El protocolo básico utilizado en Internet es el <i>TCP/IP</i> .
RDRAM (Rambus DRAM)	Tipo de memoria que opera como una pequeña red en lugar de un bus tradicional y puede alcanzar velocidades de 800 a 1066 MHz en sistemas de 400 ó 533 MHz.
RIMM	Término patentado por Rambus para el tipo de memoria <i>RDRAM</i> .
SCSI (Small Computer System Interface)	Interfase que cuenta con un adaptador y bus para poder encadenar hasta 15 dispositivos.

SCSI ID	Número asignado a unidades <i>SCSI</i> que se encuentran en el mismo adaptador, también conocido como <i>LUN</i> o <i>Logical Unit Number</i> .
SECC (Single Edge Contact Cartridge)	Un tipo de cartucho que presentan los procesadores.
SIMM (Single In-line Memory Module)	Tipo de memoria de 32 bits que está en un encapsulado pequeño.
SHF (Super High Frequency)	Microondas en la franja de 3 a 30 GHz.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	Es un protocolo usado para el intercambio de mensajes vía correo electrónico a través de <i>Internet</i> .
SRAM (Static RAM)	Tipo de memoria que mantiene la información sin necesidad de refrescarla, mientras la <i>PC</i> esté energizada.
Tarjeta madre	También conocida como <i>systemboard</i> es la tarjeta principal, ya que en ella están conectados el <i>CPU</i> , la memoria y tarjetas de interfase.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)	Es la familia de protocolos para la comunicación de datos entre redes, propuesta por <i>Advanced Research Products Agency Network (ARPANet)</i> . Actualmente es el estándar para la interconexión de redes.

Topología	Es el arreglo o forma física que se utiliza para conectar dispositivos en una red.
Transferencia de Archivos	Copia de archivos entre dos <i>PCs</i> por medio de una red. En Internet es conocida como <i>FTP</i> .
Velocidad del bus	Esta es la velocidad o frecuencia a la cual se mueve la información en la tarjeta madre.
Velocidad del reloj	Es la velocidad o frecuencia que determina cuan rápido operarán los dispositivos conectados al bus del sistema, normalmente esta en los MHz y esta está dictada por un cristal u oscilador que se encuentra en alguna parte de la tarjeta madre.
<i>WAN (Wide Area Network)</i>	Una red que conecta <i>PCs</i> distribuidos en un área geográficamente grande.
<i>Web</i>	Ver <i>WWW</i>
<i>Wireless</i>	Ambiente de una red sin cables.
<i>WPA (WiFi Protected Access)</i>	Es un estándar referido a la seguridad, para impedir el acceso a la red por usuarios no autorizados.
<i>WWW (World Wide Web)</i>	Meta red, basada en hipertextos, que integra diversos servicios a Internet, a través de una interfase que posibilita el acceso a informaciones multimedia.

RESUMEN

Debido a la versatilidad que nos ofrecen las computadoras personales y la facilidad con que se pueden aplicar a distintas tareas que nos encontramos día a día, nos es necesario conocerlas a fondo, no sólo en su utilización sino que también, en su configuración y mantenimiento.

Es así que este trabajo en su primer capítulo presenta una breve mirada al Ministerio de Energía y Minas, donde lleve a cabo las distintas actividades necesarias para el buen desempeño de su equipo de cómputo. El segundo capítulo se adentra en una historia resumida de la evolución que ha tenido la *PC*, se presentan los componentes, físicos y ajustes necesarios para que se reconozcan y operen de forma adecuada y en conjunto.

En el capítulo 3 se detalla la posible solución de problemas que se pueden presentar en los equipos y los pasos a seguir para así poder solucionarlos. Esos problemas son los más comunes y adecuados en su mayoría a un fabricante en específico, ya que un gran porcentaje del equipo del que trabaje fue de ésta marca. En el cuarto capítulo se da un recorrido a la administración de cuentas de usuario y *software* presente en el equipo de cómputo, también se presentan las operaciones más usuales al utilizar archivos e impresoras en una red.

En los dos capítulos que le siguen se tiene una mirada a los fundamentos en la parte de *hardware* y *software* para que un equipo pueda conectarse a una red, trabajar en esta y aprovechar todo lo que se le haya configurado entre sus privilegios.

En el capítulo 7 se tiene la descripción de las impresoras de distintos tipos y de los monitores, ambos equipos que se utilizan ampliamente. Finalmente en el capítulo 8 aparece la descripción del trabajo realizado en el Ministerio, donde incluyo los diagnósticos, correcciones e inventariado, tanto del *hardware* como del *software*.

OBJETIVOS

- **General**

Realizar diagnóstico, correcciones y control del equipo de cómputo del Ministerio de Energía y Minas ubicado en la zona 11, incluyendo la Dirección General de Energía en zona 12 la cual forma parte también del Ministerio.

- **Específicos**

1. Realizar un diagnóstico físico del equipo de cómputo.
2. Hacer las correcciones que sean necesarias para su buen funcionamiento en común acuerdo con el personal de Informática.
3. Llevar a cabo revisiones de los programas instalados en cada una de las máquinas y verificar el nivel de administración que posee el usuario.
4. Realizar una base de datos que cuente con toda la información del total del equipo para realizar el inventario del *hardware* y *software*.
5. Recopilar información por cada unidad para la obtención de los parámetros de las cuentas de usuario y direcciones IP.

INTRODUCCIÓN

Debido a la importante labor que desempeña el Ministerio de Energía y Minas y la gran cantidad de información que se genera en sus distintas Direcciones, este debe de contar con un equipo de cómputo que le sea confiable a cada momento, lo que conlleva a un constante monitoreo del estado y del funcionamiento en este conjunto tecnológico. El gran número de usuarios, la diversidad de marcas y modelos en el equipo y a la vez los programas con los que se cuentan hace que el Departamento de Informática tenga que contar con un control actualizado constantemente por la naturaleza dinámica de esta información.

Para el adecuado funcionamiento del equipo de cómputo se debe tener en cuenta que todo lo que físicamente lo componga, esté reconocido y configurado correctamente; así es como a la vez el *software* se debe de tener presente al indagar en la integridad de equipo ya que una *PC* también es aquello que no se aprecia fácilmente como lo es la información que genera instrucciones como la que conforma archivos. Esto debido a la conjunción que debe de existir entre ambas partes que son fundamentales a esta herramienta que nos ha facilitado la realización de cualquier tarea.

Es con esto en mente que se realizó entonces el proyecto que abarcaba todo lo que al equipo de cómputo se refiere y cuya finalidad fue la de proporcionar al Departamento de Informática con la información, la ayuda y las acciones necesarias para que el desempeño de todas las máquinas fuera el óptimo esperado.

1. DESCRIPCIÓN DE LAS UBICACIONES DEL EQUIPO DE CÓMPUTO

1.1. Generalidades

Todas las actividades que fueron la base de éste trabajo de graduación, lo realicé en todas las Direcciones del Ministerio de Energía y Minas que se encuentran ubicadas en dos edificios distintos.

La ubicación, números telefónicos y correos electrónicos del primer edificio son detallados a continuación:

Diagonal 17 29-78 Zona 11, Las Charcas.

Guatemala, Centroamérica.

Teléfonos: (502) 2477-0382, (502) 2477-0901

Fax: (502) 2476-8506

relapubli@mem.gob.gt

informatica@mem.gob.gt

Además, se incluyó a la Dirección General de Energía que es el segundo edificio, su dirección y números telefónicos son los siguientes:

Dirección General de Energía

24 Calle 21-12 Zona 12

Teléfonos: (502) 2477-0746, (502) 2477-0747

Fax: (502) 2476-2007

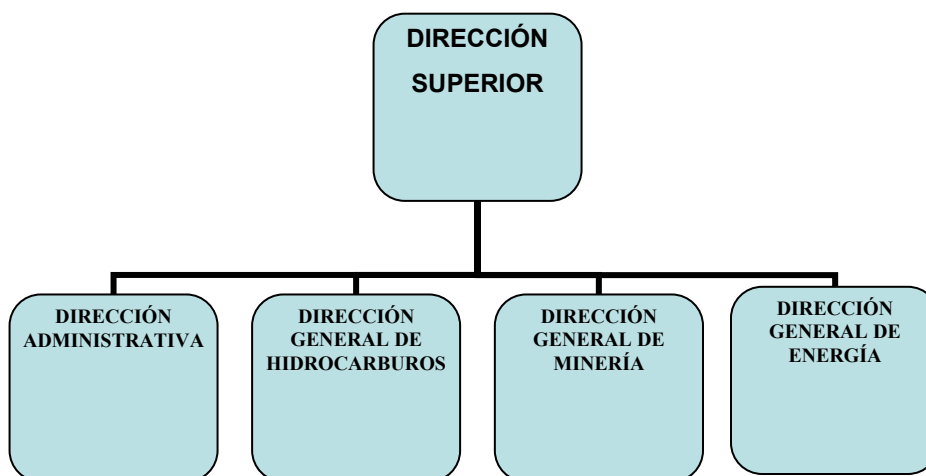
1.2. Organigrama del Ministerio de Energía y Minas

El Ministerio de Energía y Minas está conformado por cinco Direcciones. Cada una tiene una función en específico y a continuación las detallo:

- DIRECCIÓN SUPERIOR
- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS
- DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
- DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA

De todas las direcciones las primeras cuatro se encuentran en el edificio de Las Charcas, zona 11 mientras que la Dirección General de Energía está ubicada en la zona 12. En la figura 1 se tiene el organigrama del Ministerio.

Figura 1. Organigrama de las Direcciones del Ministerio de Energía y Minas



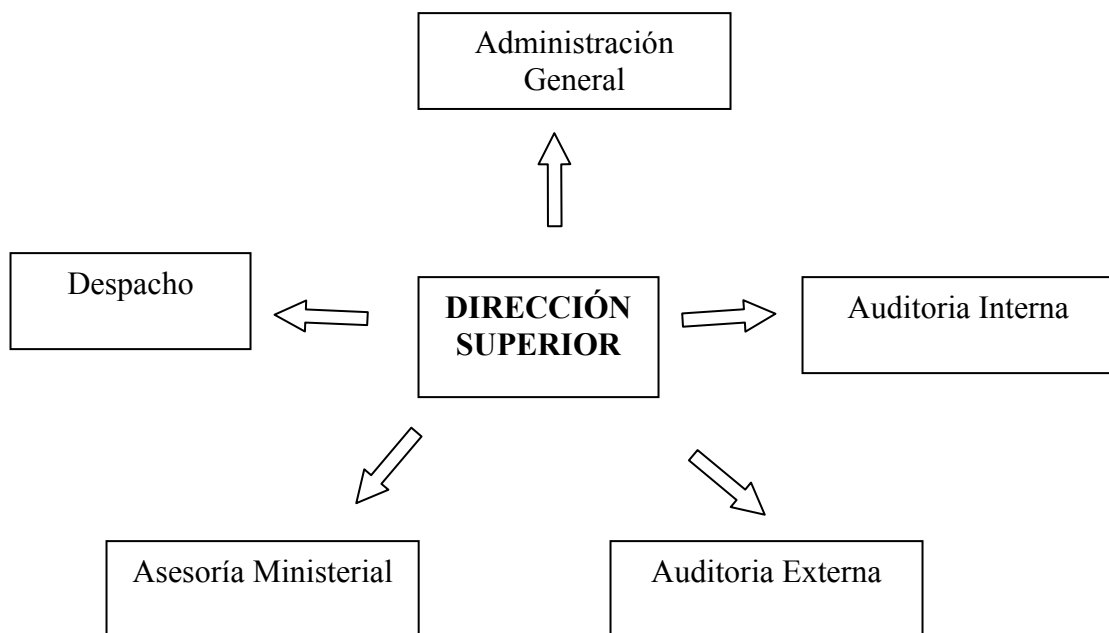
1.3. Organigrama de las distintas Direcciones

Cada Dirección consta de varios Departamentos, en los cuales se desempeñan las distintas labores que aportan al trabajo total del Ministerio. El organigrama de las Direcciones se da en los siguientes apartados.

1.3.1. Dirección Superior

En la figura 2, se tiene los distintos Departamentos que conforman la Dirección Superior

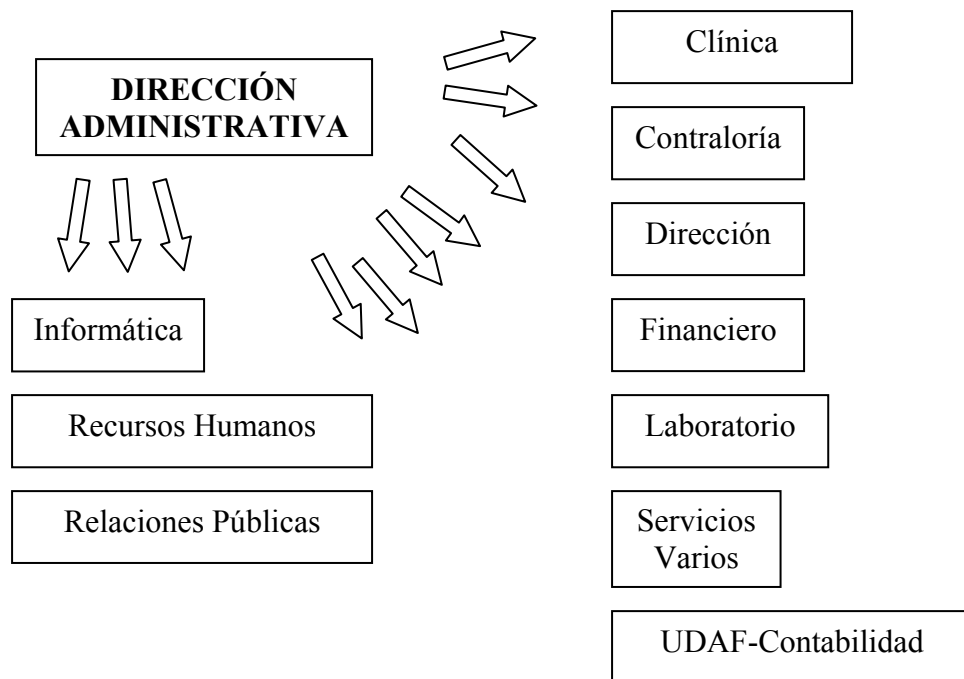
Figura 2. Organigrama Dirección Superior



1.3.2. Dirección Administrativa

En la figura 3, se tiene los distintos Departamentos de los que consta la Dirección Administrativa.

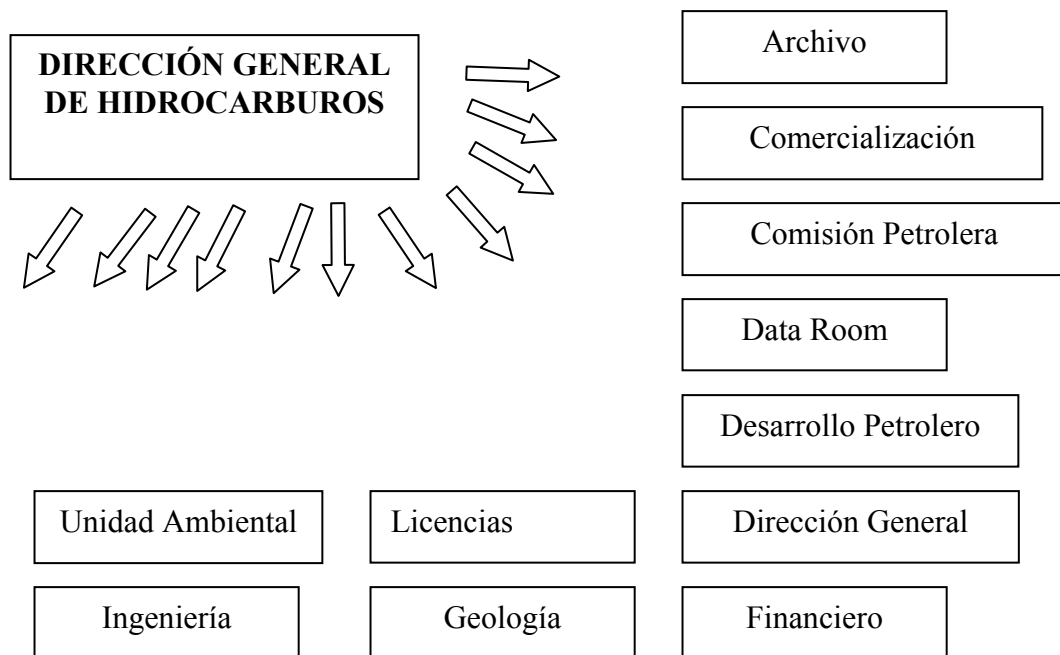
Figura 3. Organigrama Dirección Administrativa



1.3.3. Dirección General de Hidrocarburos

En la figura 4 se detalla los distintos Departamentos de la Dirección General de Hidrocarburos.

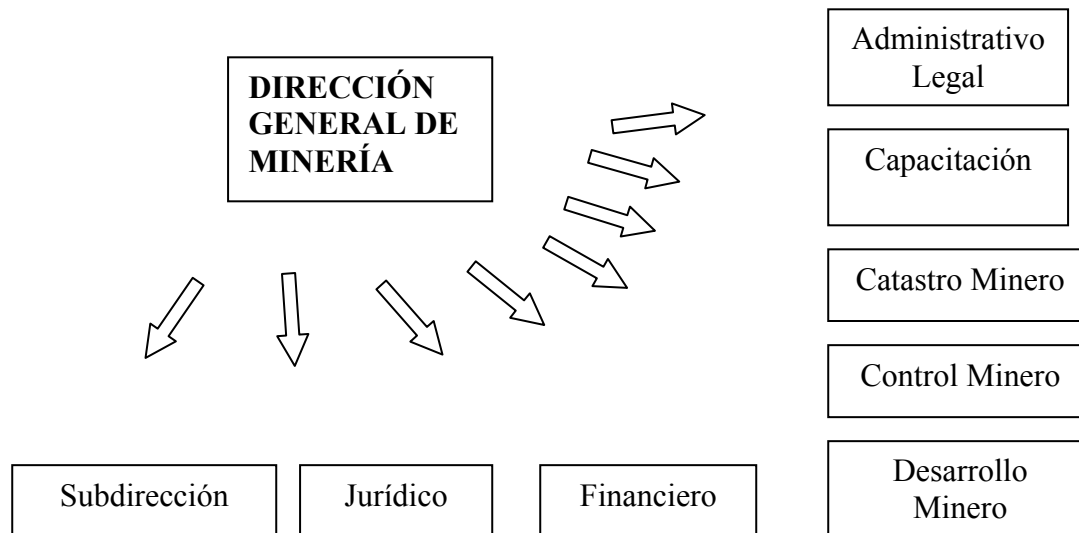
Figura 4. Organigrama Dirección General de Hidrocarburos



1.3.4. Dirección General de Minería

Se detalla a la Dirección General de Minería y el organigrama de esta aparece en la figura 5.

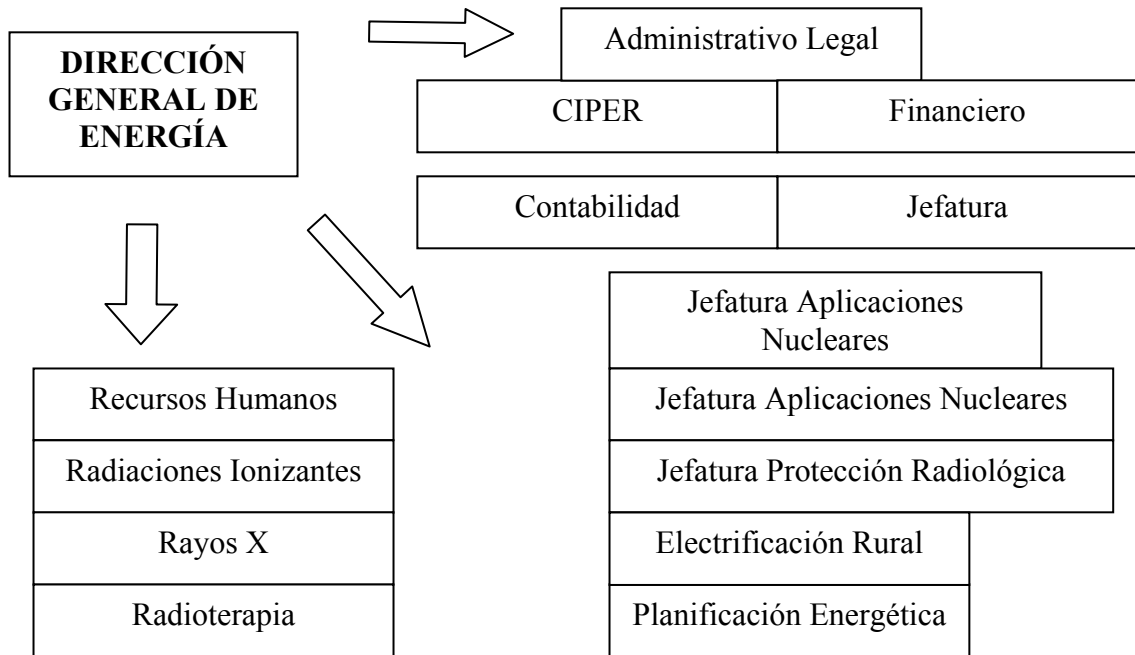
Figura 5. Organigrama Dirección General de Minería



1.3.5. Dirección General de Energía

En la figura 6 detallo los departamentos de la Dirección General de Energía.

Figura 6. Organigrama Dirección General de Energía



2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PC'S

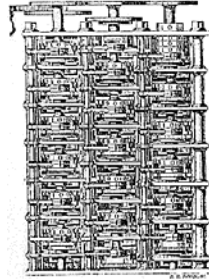
La computadora personal o *PC* tiene una gran cantidad de parámetros que describen la capacidad de procesamiento, almacenamiento y rendimiento que presentará a la hora de realizar cualquier tarea. Es así como todo este capítulo se dedica a la descripción de los parámetros principales o más conocidos e incluso se da un breve recorrido en lo que originó la aparición de la computadora.

2.1. Breve historia de la *PC*

Como inicio a este recorrido rápido de la evolución que han sufrido las computadoras desde su aparición se debe tener que retroceder hasta el siglo XVII, en el cual antiguos matemáticos y filósofos como Pascal, Leibnitz, Babbage y Boole fundamentaron las bases teóricas.

El matemático francés Blaise Pascal (1623-1662) construyó un mecanismo que calculaba y a la vez sus teorías fueron de enorme importancia para los trabajos científicos venideros. Los ingleses George Boole (1815-1864) profesor de matemáticas que desarrollo la lógica simbólica piedra angular de los programas y Charles Babbage (1791-1871) que fue el primero en utilizar sistemas mecánicos que calculaban por medio de tarjetas perforadas que podría decirse fue la aparición del *software*, la figura 7 muestra un mecanismo.

Figura 7. Mecanismo de Charles Babbage



Fuente: PC Architecture (Denmark) 2005

Sin embargo, fue hasta el siglo XX que la electrónica tuvo el suficiente desarrollo como para hacer una implementación práctica de las teorías que se habían acumulado. Es en este punto del recorrido donde nos encontramos con el búlgaro John Vincent Atanasoff (1903-1995). En la década de 1930 era profesor de la Universidad Estatal de Iowa, trabajaba con la calculadora Monroe y tabuladores IBM notó entonces que estas complejas unidades formadas por mecanismos eran lentas y poco precisas, por lo que durante años trabajó en la construcción de una forma de ahorrar el tiempo y ganar en precisión.

Atanasoff llegó a la conclusión que los dispositivos matemáticos estaban en dos categorías: analógicas y las “máquinas computacionales apropiadas” como él las llamaba, que en la actualidad serían las que conocemos como digitales. Procedió entonces a la creación de una máquina digital. Se vio frustrado debido al poco avance que tenía y luego de un largo paseo en carro y unos cuantos whiskies después llegó a la solución que tanto necesitaba. El dispositivo debía trabajar con números de base-2 en lugar de base-10 y utilizar condensadores como fuente de almacenamiento. Así es como se unió a Clifford Berry y ambos construyeron la máquina de 700 libras conocida como Computadora Atanasoff-Berry que fue la primera computadora digital.

Otro de los precursores fue el alemán Konrad Zuse (1910-1995) que creó una computadora binaria mecánica que utilizó la industria de aviación en la segunda guerra mundial y fue la primera computadora en poder programarse totalmente y es de notar que Zuse desarrolló sus máquinas independientemente del trabajo científico de la época. También durante la guerra se desarrollaron máquinas como la Enigma que codificaba la información alemana que los ingleses intentaron “hackear”. En la figura 8 se tiene a la máquina Enigma.

Figura 8. Máquina Enigma



Fuente: PC Architecture (Denmark) 2005

Ya en tiempos más recientes y luego de la migración de los tubos al vacío a los dispositivos semiconductores, fue que se da la aparición de las computadoras como las conocemos en la actualidad que contienen millones de transistores en encapsulados cada vez más pequeños y con distintas tecnologías para su fabricación.

Así es como entonces se inicia la tendencia que predomina en los equipos de la actualidad.

Desde el principio de los años 80's se ha sufrido una evolución nunca antes vista en cualquier otro ámbito en el cual el ingenio humano se haya involucrado, ya que desde la producción hasta las comunicaciones han ganado no solo en velocidad sino que en la facilidad para realizar dichas tareas.

Para cuando finalmente aparecieron las *PC's*, se tuvo como precursoras a las IBM de 16 bits y al mismo tiempo las de otros fabricantes, ambos tipos basados en el 8088 de Intel.

Años después el mercado dejaría atrás los estándares de IBM, adoptaría los 8086 y 8088 de Intel y utilizaría el sistema operativo de Microsoft (DOS en ese entonces) para que así la revolución se fundamentara finalmente. Desde entonces se habla de máquinas compatibles con IBM, y con el pasar de los años la *PC* se convirtió en un estándar industrial. En paralelo al proyecto IBM/Intel, Apple desarrollo las conocidas Macintosh que desde un inicio eran de fácil utilización y se basaban en interfaz gráfica de usuario. La plataforma Macintosh es completamente distinta a la de la *PC* que acapara el mayor porcentaje de los equipos, pero que a la vez hace que sea una experiencia en si.

Se encuentra también una de las máquinas más interesantes que utilizaba dos unidades de procesamiento, un Z80 de 8 bits y un 8088 de 16. Lo interesante del sistema era que podía correr distintos sistemas operativos como CP/M y MS-DOS 2. Ambos procesadores compartían 128 KB de *RAM* un total avance para su época. Así se ha tenido una gran evolución en los distintos parámetros de los procesadores, ahora cuando consultamos las características de los procesadores antiguos nos parecen cifras arcaicas.

Si miramos a las anteriores *PC*'s tenemos que los factores que han contribuido a su gran éxito son los siguientes:

- Desde un inicio su arquitectura se ha estandarizado y se ha dejado abierta.
- Muy bien documentada y con opciones de expansión.
- Precios accesibles, simples y robustas.

Inicialmente la *PC* era un producto IBM, su diseño estaba basado en el Intel 8088 y se adaptó al sistema operativo de Microsoft MS-DOS. Pero las demás compañías se involucraron rápidamente, lo que originó una gran industria.

Se dieron cuenta rápidamente los otros fabricantes que podían copiar fácilmente el *software* de la *BIOS* y además el bus central *ISA*, ya que ninguno de éstos estaba patentado. Es así que la arquitectura abierta promulgó la aparición de compañías que ofrecían equipos compatibles con IBM y partes para estas.

Clones

En la parte final de la década de los 80's se dieron a conocer los clones. Los clones son máquinas que se basan en la copia de máquinas de marca, hace las mismas tareas y sus componentes individuales como discos duros, CD ROM, pueden ser idénticos a los de una original, solamente que se venden con otro nombre o sin uno.

Aunque en la actualidad no se haga clasificaciones de los equipos, se podría decir que están así:

- *PC's* de marca como IBM, Dell, Hp-Compaq, Fujitsu-Siemens y demás fabricantes que debido a lo grande de su organización pueden desarrollar y diseñar sus propios componentes.
- Clones, que se construyen de componentes estándar; es así como cualquier usuario puede construir el sistema que más se adecue a sus exigencias.

Sin embargo, la tecnología es básicamente la misma para todas las *PC's* no importando el fabricante es así como la descripción que se hace más adelante se aplica desde la clon más barata que nos podamos imaginar a la de marca que cuenta con soporte y garantía. Entonces lejos quedaron aquellos procesadores de 8 y 16 bits que fueron los que dieron los pasos iniciales para que así se migrara a los de 32 que son la gran base en la actualidad y que a la vez están dando su lugar a la nueva generación de 64 bits como es costumbre en el cambiante mundo de la tecnología, aunque solo el futuro dirá hasta donde llegarán las *PC's* que nosotros utilizamos y las nuevas aplicaciones que nos facilitarán.

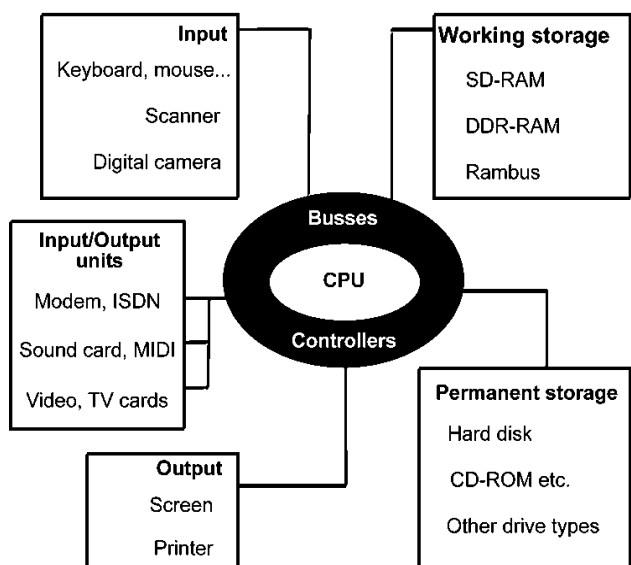
2.2. Arquitectura de la PC

La PC puede ser caracterizada por un modelo general que esta descrito por la idea de John Von Neumann en el modelo Von Neumann, que a continuación se detalla.

2.2.1. Modelo Von Neumann

Del gran número de investigadores que contribuyeron al desarrollo de la computadora, merece mención especial el matemático húngaro John Von Neumann (1903-57) quien desarrollo el modelo básico que se utiliza en la actualidad. Von Neumann dividió el *hardware* en cinco grupos primarios. El primero es el CPU, luego las entradas y salidas; siguen los almacenamientos para trabajo y el permanente. Aplicado a la computadora actual el modelo Von Neumann seria el siguiente, que se tiene en la figura 9.

Figura 9. Modelo Von Neumann

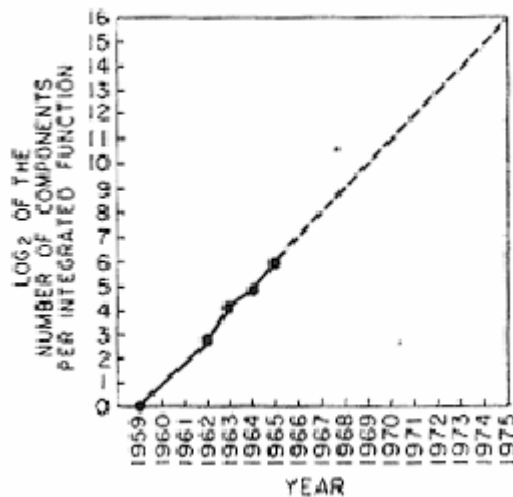


Fuente: PC Architecture (Denmark) 2005

2.2.2. Ley de Moore

La definición que se ha propagado de esta es que “el número de transistores que se pueden agrupar en una capsula de silicio tiende a duplicarse cada 12 meses”, según lo expuso Gordon Moore uno de los fundadores de Intel.

Figura 10. Gráfica de la ley de Moore



Fuente: Understanding Moore's Law (USA) 2004

En la figura 10 se ve que se cumple con lo escrito anteriormente, pero no abarca todo lo que Moore pretendió dar a conocer en su presentación. Y esto debido a que trataba más que de la reducción en el tamaño de los transistores con bajar los costos en la producción y en los efectos que esta tendencia tendría en la forma en que trabajamos y vivimos, ya que a partir de esta es que surge la revolución en la fabricación de los circuitos integrados que conforman a las computadoras personales, los teléfonos celulares, el reloj digital y todo aquello que utilizamos en la actualidad y damos por sentado.

Y son los costos los que dan el gran atractivo en la industria de los semiconductores y los beneficios continúan expandiéndose a medida que la misma tecnología hace posible que en un sustrato del mismo tamaño se puedan empaquetar cada vez más y más transistores. Para circuitos simples, el costo por dispositivo es casi inversamente proporcional al número de componentes, lo que resulta en paquetes de semiconductor que presentan gran número de componentes.

Pero a medida que se agregan más componentes también se gana complejidad que hará que el rendimiento se vea reducido y a la vez haga que el costo tenga cierto rango. Por lo que existe un costo mínimo en la época en que se da la fabricación.

Así que esta predijo que no solo el número de transistores, sino que viene involucrada la potencia, voltajes y velocidad de procesamiento; en sí privilegia el uso de los dispositivos semiconductores y es ahí donde radica el predominio de estos en la tecnología de la actualidad.

En la tabla I se detalla algunos parámetros de los procesadores conforme han ido apareciendo en el mercado.

Tabla I. Descripción de algunos parámetros en procesadores conocidos

<i>CPU</i>	ANCHO PISTA (μm)	AREA EFECTIVA (mm^2)	# DE TRANSISTORES (millones)
Pentium	0.80	294	3.1
Pentium MMX	0.28	140	4.5
Pentium II	0.25	131	7.5
Athlon	0.25	184	22
Pentium III	0.18	106	28
Pentium III	0.13	80	28
Athlon XP	0.18	128	38
Pentium 4	0.18	217	42
Pentium 4	0.13	145	55
Athlon XP+	0.13	115	54
Athlon 64 FX	0.13	193	106
Pentium 4	0.09	112	125

Fuente: PC Architecture (Denmark) 2005. Traducción libre del autor.

2.3. Identificación de características de la tarjeta madre del equipo

El propósito primordial de la tarjeta madre es el de proporcionar comunicación entre la Unidad Central de Procesamiento o *CPU* por sus siglas en inglés y todos los demás dispositivos que forman el equipo de cómputo, es así como se puede tener el proceso de extracción de la información por ejemplo de un DVD para que luego el *CPU* pueda hacer con la información lo que le fuera requerido por una aplicación. Las fuentes de alimentación y tamaño difieren en las tarjetas, entre las fuentes de alimentación tenemos a las *AT* y las que se utilizan en la actualidad las *ATX*.

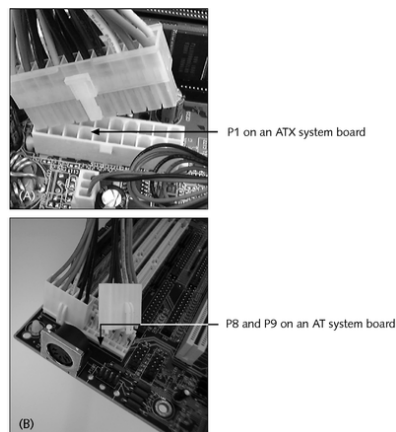
La diferencia entre los tipos de tarjetas está en los conectores que le dan alimentación, las dimensiones físicas y los niveles de potencia que requieren para operar. En la tabla II se describen los parámetros de los distintos tipos de fuentes, a continuación se tiene la figura 11 que presenta los conectores *AT* y *ATX*.

Tabla II. Descripción de las fuentes de alimentación

TIPOS DE TARJETA MADRE	DESCRIPCION
<i>AT</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Es el tipo más antiguo. • Fuentes de alimentación con conectores P8 y P9. • Dimensiones 30.5 cm. por 33 cm.
<i>BABY AT</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>AT</i> de tamaño reducido debido al chipset. • Fuentes de alimentación con conectores P8 y P9 • Dimensiones 33 cm. por 22 cm.
<i>ATX</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollado por Intel, incluye opciones de encendido por <i>software</i> y conexiones para ventiladores extra. • Utiliza tipo de conector P1 para la alimentación. • Dimensiones 30.5 cm. por 24.4 cm.
<i>MINI ATX</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ATX</i> de diseño compacto. • Utiliza tipo de conector P1 para la alimentación. • Dimensiones 28.4cm. por 20.8cm.

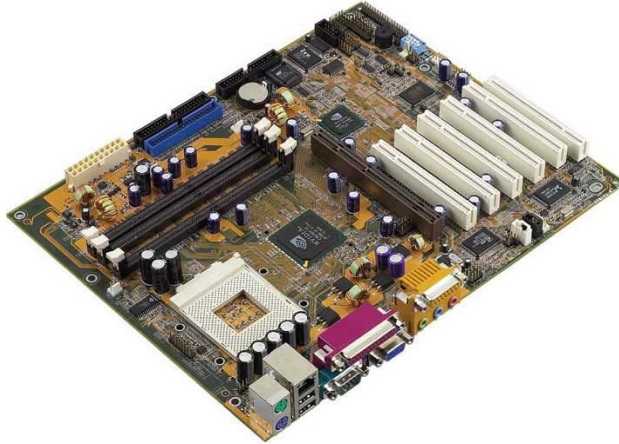
Fuente: CompTIA (USA), 2006

Figura 11. Tipo de conectores de fuentes de alimentación



Fuente: CompTIA (USA), 2006

Figura 12. Tarjeta madre común



Fuente: PC Architecture (Denmark), 2005

Componentes de la tarjeta madre

En la figura 12 se pueden observar los distintos bloques de una tarjeta madre común, los componentes principales de una tarjeta madre son los que a continuación se enumeran:

- *CPU* y su *chipset*
- Reloj del sistema
- *ROM BIOS*
- *CMOS* chip de configuración y su batería
- *RAM*
- *RAM* caché
- Bus del sistema con sus ranuras de expansión
- Puertos incorporados

De estos componentes se pueden reemplazar la mayoría, para hacer actualizaciones al sistema o eliminar defectos sin la necesidad de que toda la tarjeta se tenga que comprar.

La selección de la tarjeta madre es de crucial importancia, ya que a partir de ésta es que todos los componentes tendrán una plataforma común y las aplicaciones de *software* que se requieran podrán tener un buen rendimiento. Es así como se puede tener en cuenta parámetros como el número de ranuras de expansión que se tengan, para poder hacer actualizaciones en el futuro con mayor facilidad. La velocidad del bus, el tipo de memoria *RAM*, y la *BIOS* que necesita entre un mar de parámetros a escoger.

2.3.1. Tipo de CPU

En la tarjeta madre el componente más importante es el *CPU*, o sea la unidad central de procesamiento; que es la que lleva acabo la mayor parte de control en las tareas y como su nombre lo sugiere procesa la información necesaria para ejecutarlas. Las tarjetas madre de la actualidad cuentan con chips que llevan a cabo ciertas tareas en específico y que a la vez le ahorran al procesador la ejecución de ciertas operaciones para que al tener un *CPU* con menor número de tareas la velocidad del sistema se vea mejorada.

Procesadores más comunes

Los procesadores en la actualidad cuentan con una variedad de opciones, que van desde las más conocidas como Intel y AMD, hasta las no tan conocidas pero igual funcionales como Cyrix y otras. La historia se inicio con los modelos 8088, 8086,80286, 80386 y 80486 de la Intel. A partir de los 80486 se da la aparición de los conocidos Pentium I, II, III y 4 siempre del mismo fabricante. Por la otra parte, la evolución de los AMD, se da desde el K6, Duron, Athlon y Athlon XP.

Todos los procesadores que se han mencionado son en su mayoría de 16 bits como los precursores 8088 por ejemplo, hasta los más comúnmente encontrados de 32 bits. La nueva ola de procesadores de 64 bits se ha iniciado con los Itanium de Intel y los Athlon 64 de AMD. Estos nuevos procesadores han ingresado más fuerte en el territorio de los servidores, pero se espera que para las *PC*'s el cambio no tarde demasiado.

Parámetros importantes

En la abundante información que se puede obtener de los procesadores es de tener en cuenta que existen unos que prevalecen y se pueden tomar los siguientes:

- **Velocidad de procesamiento:** Este definirá a que velocidad operará el sistema. Para darnos una idea de lo rápido que se ha avanzado, la velocidad de un 8088 era de 4.77 MHz. En la actualidad el promedio de esta ronda los 2 GHz, un incremento por un factor de más de 400 veces.
- **Eficiencia del código de programación:** De forma permanente se cuenta con instrucciones almacenadas o programas en los procesadores que son los que realizan las operaciones fundamentales, como los son las comparaciones y sumas de dos números. En los procesadores menos eficientes, se necesita de más pasos para realizar estas operaciones. Todas estas instrucciones que se mencionan son las que se conocen como set de operaciones.
- **Número de transistores:** El número de transistores, o *switches* electrónicos que lo componen nos da una pista del poder de procesamiento que se pueda esperar de este componente.

- **Número de registros:** A mayor número de registros el procesador no se verá en la necesidad de acceder a la memoria, siendo esto ventajoso nuevamente en la velocidad de procesamiento.
- **Tamaño de palabra:** El tamaño de la palabra con la que trabaja el procesador, es el mayor número de bits que se puede operar a la vez y esta oscila entre 16 y 64 bits.
- **FSB:** Este es de gran importancia; ya que nos dará a conocer el número de bits que podrán transportarse al procesador en un tiempo determinado. Tiene el mismo tamaño que el bus del sistema y en algunos casos la palabra puede incluso ser más grande que el bus, ya que son procesadores que reciben más bits de los que procesan.
- **Número máximo de direcciones:** Físicamente una computadora puede alojar gran cantidad de memoria, pero por el contrario el *CPU* tiene asignado un rango fijo de direcciones a las que podría acceder. Con esta cantidad es que se puede encontrar entonces el número máximo de chips de memoria que se podrían agregar efectivamente.

El menor de los valores accesibles es de 1 MB, y recordando que este es igual a 1024 kbytes se concluye que las direcciones accesibles serían 1024 x 1024 bytes que son 1048576 direcciones de memoria. El tamaño del bus de direcciones en la tarjeta madre debe ser igual al número de pines que posea el *CPU* para el manejo de direcciones.

- **Cantidad de memoria incluida del CPU:** La mayoría de *CPU*'s actuales tienen memoria caché, que viene en el mismo encapsulado y se conoce como caché primaria o caché L1; también se cuenta con la memoria caché secundaria o caché L2 aunque esta no resida en el mismo encapsulado. Adicionalmente se podría contar con una tercera clase de caché L3 que al igual que la L2 se encuentra fuera del encapsulado del *CPU*.
- **Habilidad de multiprocesamiento:** Algunos encapsulados se pueden pensar como dos procesadores en uno y es así como pueden realizar más de una tarea a la vez. Existe además otro tipo que está diseñado para trabajar en cooperación con otro procesador instalado en la misma tarjeta madre.

Para tener una idea de la evolución se puede apreciar en la tabla III como se han dado los distintos cambios. Se tiene que el 80386DX contaba con palabras de 32 bits, que son 4 bytes; aunque en el tiempo de este los fabricantes de tarjetas madres solo producían de 2 bytes. Fue entonces que surgió el 80386SX, que contaba con palabras internas de 32 bits, aunque en la palabra externa fuera de solamente 16 bits. Así que con el 80386SX se redujo la velocidad del 80386DX.

Tabla III. Comparación de características entre procesadores antiguos

MODELO	VELOCIDAD MHz	PALABRA bits	BUS bits	DIRECCIONES MB
80386DX	40	32	32	4096
80386SX	33	32	16	16
486DX	60	32	32	4096
486SX	25	32	32	4096
Pentium	60	32 x 2	64	4096

Fuente: **CompTIA (USA), 2006**

Figura 13. Procesadores X486



Fuente: PC Architecture (Denmark), 2005

La tabla III, se basa en el orden de aparición en el mercado de estos procesadores, aparecían identificados como 80386SX-16, 80386SX-50 u otro número utilizando la misma convención, como se aprecia en la figura 13. El número representaba la velocidad del *CPU* que para esa época estaba en MHz.

Coprocesadores

Los *CPU*'s antiguos fueron diseñados para trabajar en conjunto con un microchip secundario llamado el coprocesador. Este operaba cálculos de manera más rápida que el mismo procesador, encontrándose así las parejas de 80386 con su coprocesador 80387; en la actualidad el coprocesador se incluye en lo que es el *CPU*, en la figura 14 se tiene el ejemplo de los coprocesadores.

Figura 14. Coprocesadores



Fuente: PC Architecture (Denmark), 2005

Velocidad del bus

Esta es la frecuencia a la que los datos se desplazan en el bus, en la tarjeta madre se tienen varios buses y cada uno tiene su velocidad determinada; algunos son rápidos. Solamente los buses rápidos deben tener conexión directa con el *CPU* y de estos el que ejerce la función principal es el conocido como bus del sistema, o bus de memoria; aunque también se le denomina bus anfitrión, ya que varios buses se conectan a este para tener conexión con el *CPU*. Las frecuencias a las que opera están en el rango de los 100 MHz de los buses un tanto lentos a los de 800 MHz que son evidentemente más rápidos.

Velocidad del procesador

Para refrescar, la velocidad del procesador es a la que este estará operando internamente y en la actualidad en promedio tenemos 2 GHz. Para este parámetro se tiene involucrado un multiplicador, que por ejemplo si se operará a por decir algo 2 GHz el *CPU* y el FSB a 500 MHz, entonces el factor multiplicador será de 4; este factor nos dará entonces al multiplicar por la frecuencia del bus del sistema la velocidad del *CPU*. En la tabla IV se tienen las distintas velocidades de los buses más comunes.

Tabla IV. Comparación de velocidades en los distintos tipos de bus

BUS O DISPOSITIVO	COMO DETERMINAR LA VELOCIDAD	COMO SE CONTROLA
<i>CPU</i>	$vel_{CPU} = vel_{BusSis} \times factor$ Valores típicos: 1 GHz hasta 3 Ghz	<i>Jumpers, switches</i> o ajustes en el setup
BUS DEL SISTEMA	La recomendada para el <i>CPU</i> Valores típicos: 200 a 800 MHz	<i>Jumpers, switches</i> o ajustes en el setup
BUS <i>PCI</i>	$vel_{PCI} = 0.5 * vel_{BusSis}$	Determinada por la velocidad del sistema

Fuente: **CompTIA (USA), 2006**

Memoria caché

Este tipo de memoria es una porción pequeña de *RAM* estática y también es conocida como *SRAM* y es mucho más rápida que la *RAM* dinámica. La *DRAM* se refresca por períodos, mientras que la *SRAM* no necesita hacerlo debido a que retiene sus datos mientras esté energizada; es esto lo que la hace más rápida. Por lo tanto, para agilizar el procesamiento de códigos de programación o algoritmos y datos por parte del *CPU*, se pueden almacenar temporalmente en la *SRAM*.

El tamaño del caché que soporta el *CPU* es una medida del tipo de desempeño especialmente cuando se tienen instantes que requieran de la memoria cálculos extensos. La caché que está incluida en el *CPU* es la caché interna o de nivel primario L1. También hay caché externa que se conoce como L2 o incluso L3 dependiendo del *CPU*.

Los tamaños más usuales son 128K, 256K, 512K o 1MB. El bus que conecta la caché L2 con el *CPU* es conocido como backside bus o bus caché y se encuentra en el interior del *CPU* y normalmente trabaja a la mitad de la frecuencia del procesador.

En modelos antiguos de tarjetas madre la memoria L2 era contenida en su totalidad por esta, pero a partir del Pentium Pro se empezó a incluir en el mismo encapsulado del *CPU* aunque en un circuito distinto, no como la memoria L1 que se incluye en el circuito del mismo *CPU*. Algunos procesadores avanzados de AMD tienen las memorias L1, L2 y L3 en el mismo encapsulado del *CPU*.

A continuación en la tabla V se dan las distintas características de los procesadores más usuales que van de los distintos Pentium a los otros AMD y demás fabricantes.

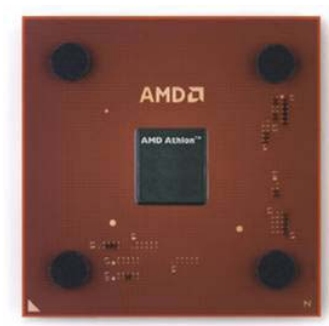
Tabla V. Descripción de algunos procesadores comunes

PROCESADOR	OPERACIÓN	BUS (MHz)
Pentium	60 a 200 MHz	66
Pentium MMX	133 a 266 MHz	66
Pentium Pro	150 a 200 MHz	60, 66
Pentium II	233 a 450 MHz	66, 100
Cyrix M II	300 a 350 MHz	66, 100
AMD-K6-2	166 a 475 MHz	66, 100
Celeron	850 MHz a 1.8 GHz	Hasta 400
Cyrix III	433 a 533 MHz	66, 133
Via C3	Hasta 1 GHz	100, 133
AMD-K6-III	350 a 450 MHz	100
Pentium II Xeon	400 a 500 MHz	100
Pentium III	450 MHz a 1.33 GHz	100, 133
Pentium III Xeon	600 MHz a 1 GHz	100, 133
Xeon DP	1.8 a 2.4 GHz	400
Xeon MP	1.4 a 3.6 GHz	400, 800
AMD Athlon	Hasta 1.9 GHz	200
AMD Duron	1 a 1.3 GHz	200
AMD Athlon MP	1.4 a 1.8 GHz	200, 400
Pentium M	1.3 a 2.1 GHz	400, 533
Pentium 4	1.4 a 3.73 GHz	400, 533, 800, 1066

Set de instrucciones

En los procesadores antiguos se utilizaban dos tipos de instrucciones: *RISC* y *CISC*, que son sets reducidos y complejos respectivamente. La diferencia entre ambos es el número de instrucciones que incluía el procesador. En los *RISC* se ejecutaban unas cuantas instrucciones por ciclo de reloj y debido a este reducido juego de instrucciones, su desempeño es más rápido cuando se tienen pocos cálculos complejos, las tareas ideales para los *RISC* son las comunicaciones y video. Además hay otros tipos como el *EPIC*, que es un *CPU* que recibe un conjunto de instrucciones de programación e instrucciones de cómo ejecutarlas en paralelo utilizando las habilidades de multiprocesamiento. En la figura 15 se tiene un procesador AMD.

Figura 15. Procesador AMD Athlon



Fuente: PC Architecture (Denmark), 2005

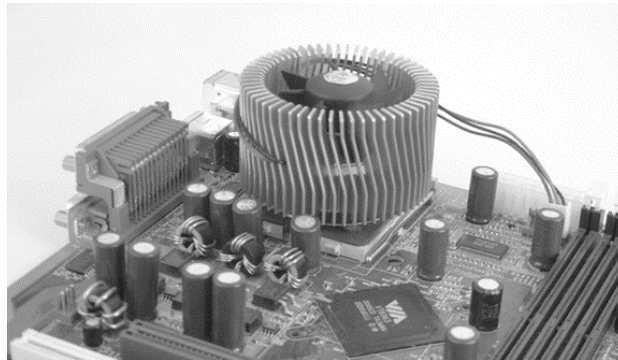
Disipador del *CPU*

Debido a que en áreas cada vez menores se han podido unir más y más transistores, la generación de calor es un factor que debe de tenerse en cuenta porque se podría quemar el dispositivo sino se tuviera una forma adecuada al manejar el exceso de calor que surge por la operación.

Así es importante que la temperatura del *CPU* esté en un rango y es por eso que se utilizan disipadores y ventiladores de calor. Los rangos normales de temperatura en los *CPU*'s pueden estar entre los 90 a 110° F. Es una práctica recomendada el aplicar pasta disipadora entre el *CPU* y su disipador para que exista mayor transferencia de calor porque es mejor conductora de calor que el aire y así se tenga más facilidad en el manejo de la temperatura.

Algunos procesadores de la actualidad generan tanto calor que necesitan disipación extra, por lo que cuentan con disipadores y ventiladores de mayor tamaño. Incluso se tiene la opción de instalar unidades que enfrían por medio de líquido que son de buen desempeño pero difíciles de instalar. En la figura 16 se tiene un disipador y su ventilador.

Figura 16. Conjunto disipador y ventilador



Fuente: CompTIA (USA), 2006

Encapsulados

Por la evolución misma de los procesadores se ha tenido una diversidad de encapsulados, que son la disposición física en que se define la forma del procesador. Hay entre los más conocidos los siguientes:

- SEP: Procesador de un solo borde que no está cubierto del todo por la estructura de plástico negro, lo que lo hace visible. El primer Celeron es un ejemplo de este tipo y se utilizaba con el slot 1.
- SECC: Este tipo tiene también un solo borde, pero viene cubierto completamente por plástico y además trae disipador y ventilador incorporado en el mismo encapsulado. El Pentium II y Pentium III son los conocidos de este tipo, que también se insertan en el slot 1.
- SECC2: La única diferencia con el anterior es que en este sí se puede apreciar el circuito interno, se inserta en el slot 1 y tiene a los mismos procesadores como ejemplo.
- PGA: El procesador está encerrado en un cuadrado que tiene los pines debajo y se utiliza en los sockets 370. Se le agrega un disipador y ventilador a la parte superior utilizando pasta disipadora.
- FC-PGA: Es muy parecido al encapsulado anterior, pero la única diferencia es que el disipador se coloca directamente sobre el procesador.
- OOI/OLGA: Este tipo de encapsulado es similar al PGA, aunque tiene 423 pines y disipa mucho más rápido el calor.

- FC-PGA2: Difiere del FC-PGA en que el disipador está incorporado al procesador, tiene 370 pines si es Celeron o Pentium III y 478 si es el Pentium 4.
- PAC: Este es un cartucho muy plano que se está utilizando en los Itanium que tienen sockets PAC418 o PAC611 dependiendo del número de pines que tenga el procesador.

Es de gran importancia que cuando se tenga la tarjeta madre se verifique en la documentación de esta el tipo de procesadores que se pueden utilizar; ya que hay casos raros en los que el encapsulado es el mismo pero por los niveles de voltaje que se generan para alimentar los procesadores, difieren y así se pueden dañar. En la figura 17 se tiene un ejemplo de encapsulado común.

Figura 17. Ejemplo de un encapsulado



Fuente: CompTIA (USA), 2006

Slots y sockets

A continuación en la tabla VI se tiene una lista de los distintos sockets que se tienen hasta ahora y se da un ejemplo de procesador, voltaje y número de pines. Los sockets en la actualidad son del tipo ZIF, que tienen una palanca al lado para asegurar el procesador; los antiguos se denominan LIF que son de los que tienen la apariencia de una tarjeta de expansión. La figura 17 es un LIF y la figura 15 detalla un ZIF.

Tabla VI. Características de los distintos encapsulados

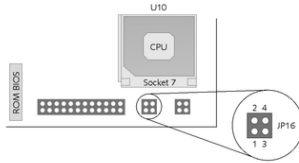
NOMBRE	CPU	VOLTAJE (V)	PINES
Socket 4	Pentium 60/66	5	273 21 x 21 PGA
Socket 5	Pentium 75/90/100/120/133	3.3	320 37 x 37 SPGA
Socket 6	No se utilizo	3.3	235 19 x 19 PGA
Socket 7	Pentium MMX, AMD KS, Cyrix M	2.5 a 3.3	321 37 x 37 SPGA
Socket Super 7	AMD KS-2, AMD KS-III	2.5 a 3.3	321 37 x 37 SPGA
Socket 8	Pentium Pro	3.3	24 x 26 SPGA
Socket 370 o PGA 370	Pentium III, Celeron, Cyrix III	1.5 a 2	370 37 x 37 SPGA
Slot 1 o SC242	Pentium II, Pentium III	2.8 a 3.3	242 2 filas, rectangular
Slot A	AMD Athlon	1.3 a 2.05	242 2 filas, rectangular
Socket A o Socket 462	AMD Athlon y Duron	1.1 a 1.85	462 SPGA, rectangular
Slot 2 o SC330	Pentium II Xeon, Pentium III Xeon	1.5 a 3.5	330 2 filas, rectangular
Socket 423	Pentium 4	1.7 a 1.75	423 39 x 39 SPGA
Socket 478	Pentium 4	1.7 a 1.75	478 mPGA
Socket PAC 418	Itanium	3.3	418
Socket PAC 611	Itanium	3.3	611
Socket 603	Xeon DP y MP	1.5 a 1.7	603





Fuente: CompTIA (USA), 2006

Reguladores de voltaje

Hay *CPU's* que tienen que utilizar diferentes niveles de voltaje, requiriendo así distintos valores para operar internamente y externamente; siendo así denominados de voltaje dual o sencillo. Para realizar la regulación está se debe de ajustar por medio de *jumpers* en la tarjeta madre o en los *CPU's* modernos, él mismo lo regula. En la figura 18 se tiene como ejemplo una tarjeta madre que dependiendo del voltaje que se necesite, se ajusta por medio de *jumpers*.

Figura 18. Ejemplo de configuración de voltaje



CPU TYPE	JP16	CPU Voltage	
		CORE	I/O
Single Voltage INTEL P54C/CCS/CT Cyrix 6x86 AMD K5	 open	3.5V	3.5V
Dual Voltage INTEL P55C/MMX Cyrix 6x86L/M2 AMD K5	 open	2.8V	3.4V
	 1-2 closed, 3-4 open	2.9V	3.4V
	 1-2 open, 3-4 closed	3.2V	3.4V

Fuente: CompTIA (USA), 2006

Chipset

Este es un conjunto de chips en la tarjeta madre que ayudan al procesador y controlan la memoria caché, los buses externos y algunos de los periféricos. Tiene como función el conectar al bus del sistema dispositivos I/O que operan a menor frecuencia, se conocen también como *North Bridge* y *South Bridge*.

El primero de éstos es el que se encarga de controlar gráficas y la memoria, es el que opera a mayor frecuencia y tiene como siglas *GMCH*; mientras que el otro se encarga de los demás dispositivos, opera a menor frecuencia y se conoce también como *ICH*, este tipo de arquitectura se conoce como *Accelerated Hub Architecture*.

2.3.2. Tipo de memoria RAM

En esta clase de memoria se encuentran dos tipos, la memoria dinámica *DRAM* y la estática *SRAM*. Los chips de memoria dinámica retienen la información por un tiempo muy corto, mientras que los de estática lo hacen hasta que se les corta la energía. La mayoría de memoria que se encuentra en la tarjeta madre es del tipo *DRAM*, ya que el precio de esta es más bajo que el de la *SRAM*. Existen tres tipos de tecnologías *DRAM*, que son: chequeo de paridad, no paridad y el más reciente es el *ECC* que no solo detecta un error sino que también lo corrige. La paridad es un método de chequeo de la integridad de los bits almacenados en un medio secundario o para verificar la integridad de los bits en un dispositivo de comunicación. La *SDRAM*, que es un tipo de *DRAM* sincronizada, está especificada por la velocidad del bus del sistema y está en sincronía y opera a la misma velocidad que el reloj del sistema.

Mientras que en los tipos antiguos de memoria (*FPM*, *EDO*, *BEDO*) todas corrían a velocidades constantes independientemente de la velocidad del bus del sistema, el ancho de la palabra en la *SDRAM* es de 64 bits y es el tipo más utilizado en la actualidad. Las *DDR* operan al doble de lo que una *SDRAM* y puede contener hasta 2GB.

También hay *RDRAM* que es como una pequeña red, no como un sistema tradicional y puede estar entre los 800 a 1066 MHz, utilizando buses de 400 y 533 MHz. La memoria puede ser manipulada utilizando una gran variedad de tecnologías, que involucran cuanta memoria se requiere acceder, cómo se dan los tiempos de acceso y cómo el procesador y la tarjeta madre se relacionan con este tipo. La tabla VII detalla los tipos de memoria *RAM*.

Tabla VII. Descripción de los distintos tipos de memoria *RAM*

TECNOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	PAQUETE
Convencional	Se utilizó en las primeras computadoras	SIMM 30 pines
<i>Fast Page (FPM)</i>	Mejor tiempo de acceso que la convencional	SIMM 72 pines DIMM
<i>Extended data out (EDO)</i>	Mejora de la <i>FPM</i>	SIMM DIMM
<i>Burst EDO (BEDO)</i>	Se encuentra aún en las tarjetas antiguas Intel	SIMM 72 pines DIMM 168 pines
<i>Synchronous DRAM (SDRAM)</i>	En sincronía con el reloj del sistema, a diferencia de las anteriores	66/100/133/150 MHz 168 pines 66/100/133/150 MHz 144 pines
<i>DDR (double data rate) SDRAM</i>	Una versión más rápida que llega a 400 MHz	DIMM 184 pines DIMM 200 pines
<i>Rambus DRAM (RDRAM)</i>	Bus de 800 o 1066 MHz Palabra de 16 a 32 bits	RIMM 232 pines (32 bits) RIMM 184 pines (16 bits)

SIMM, DIMM, RIMM

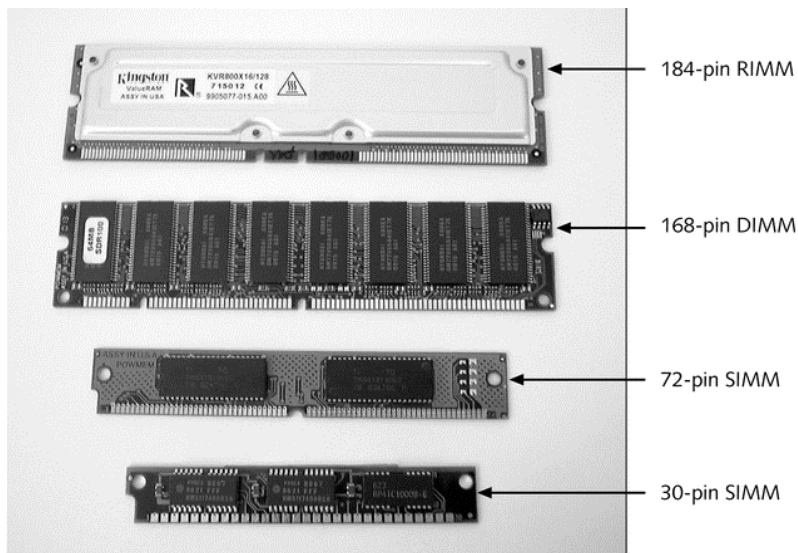
En las computadoras antiguas la memoria estaba en un chip soldado directamente a la tarjeta madre. Con el tiempo esta se produjo en módulos, que se pueden intercambiar fácilmente para hacer upgrades o reemplazos. La diferencia en estos tipos es el ancho de la palabra que pueden acomodar o la forma en que la información se mueve del bus del sistema al módulo.

Los módulos SIMM almacenan información desde 8 hasta 64 MB y se ha desarrollado desde los 30 a 72 pines basado en tecnología *FPM*. Los DIMM en su inicio utilizaron tecnología *EDO* y *BEDO* para pasar finalmente a *SDRAM*. Estas se clasifican por velocidad y memoria que pueden soportar y tienen 168 o 184 pines y sus capacidades están entre 8 MB y 2 GB.

Los RIMM son el otro tipo y en este caso se deben instalar memorias en todos los sockets, o insertar módulos especiales para tener continuidad. Estos módulos de continuidad son los que se denominan C-RIMM.

Hay otras versiones de DIMMs y RIMMs, entre estas: MicroDIMMs, SO-DIMMs y SO-RIMMs que son las utilizadas en las laptops. La figura 19 muestra algunos tipos de memorias *RAM*.

Figura 19. Distintos tipos de memoria *RAM*



Fuente: CompTIA (USA), 2006

2.3.3. Ranuras de expansión

La evolución en estos componentes se ha basado en la longitud de la palabra y su velocidad. El reloj del sistema está incluido en una línea del bus, que sirve al dispositivo para indicarle si debe de ejecutar algo o parar. Cuando más de un componente trabaja con el reloj del sistema o por ciclo de reloj, se dice que está sincronizado con el *CPU*. Algunos componentes no intentan sincronizarse con el *CPU*, ya que trabajan de manera asíncrona a una frecuencia determinada por cristales externos al de la tarjeta madre o por este. De cualquier manera, la frecuencia será mucho menor que la del *CPU* y evidentemente no estará en sincronía con este. Si el *CPU* solicita algo a estos dispositivos y este no está listo, generará estados de espera al *CPU* hasta que lo pueda realizar.

Como ejemplo de estos lentos dispositivos se tienen los buses *ISA* de 8 y 16 bits; la velocidad del bus de 16 bits es de apenas 8.33 MHz mejor ni comparar con los 66 ó 400 MHz del bus del sistema. Estos son conocidos como buses de expansión.

Los otros buses que trabajan en sincronía con el reloj del sistema, son llamados buses locales, o buses del sistema; pero es de aclarar que solo se les denomina así aunque el bus del sistema solo sea uno, el principal que conecta directamente con el *CPU*. Todos los demás buses deben de conectarse directamente a éste para operar, el bus de la memoria es un tipo de bus local.

Un bus local I/O tiene como propósito soportar dispositivos rápidos como discos duros o unidades de CD.

Con anterioridad este tipo de bus no existía en la tarjeta del sistema, pero debido a la necesidad de contar con uno que fuera más rápido que el de una tarjeta de expansión pero menor que el del sistema se dio la aparición de este tipo de bus. La evolución de estos buses está entre los *VESA*, *PCI* y los *AGP*. Estos últimos dos son los que perduran hasta la época.

Los nuevos tipos son los *FireWire* o *IEEE 1394* se están haciendo cada vez más comunes y por su facilidad de trabajar de forma sincrónica y asincrónica hace que se clasifique como bus o tarjeta de expansión.

Funciones del bus del sistema

Al examinar detalladamente la tarjeta madre nos encontramos con una serie de caminos que están muy cercanos y recorren la tarjeta, estos caminos conforman lo que es el bus del sistema. En el bus se transportan cuatro tipos de información que son:

- Alimentación: Los circuitos integrados se abastecen de esta forma de la energía necesaria para su funcionamiento.
- Señales de control: Unas cuantas líneas acarrean información necesaria para que se puedan coordinar todas las actividades que se darán.
- Direcciones de memoria: Las direcciones son intercambiadas entre los componentes para poder informarse donde pueden acceder a los datos o instrucciones. El número de líneas que componen el bus determinarán cuantos bits se pueden utilizar para una dirección de memoria, por lo mismo este número limita la cantidad de memoria que se puede direccionar.

- Datos: Los datos se envían a través de un grupo de líneas al igual que las direcciones de memoria. De igual forma el número de líneas presentes determinan cuanta información se puede enviar de forma paralela a la vez, este número depende del *CPU* y puede ser de 8, 16, 32, 64 o más bits.

2.3.3.1. AGP

Este es el puerto de aceleración de gráficas y fue diseñado para dar un acceso rápido al video. Se cataloga más como un puerto que como una ranura de expansión, ya que no se puede hacer expansiones a futuro, por que solamente se puede contar con una tarjeta. Tiene como ventaja que cuenta con una conexión directa con el *CPU*, sin tener que utilizar el bus *PCI* que opera a menor frecuencia.

El *AGP* opera a la misma frecuencia que el bus de la memoria y es de 32 bits. Comparte memoria con el *CPU* para hacer sus cálculos, de esta forma no siempre tiene que copiar primero los datos desde la memoria del sistema a la memoria en la tarjeta de video. El estándar en la actualidad es el *AGP 8X*, que es de aproximadamente 2.1 Gbps en transferencia de información; los sistemas en los que trabaja son Windows 98, Windows 2000 y Windows XP. La figura 20 detalla el puerto *AGP*.

Figura 20. Bus AGP



Fuente: CompTIA (USA), 2006

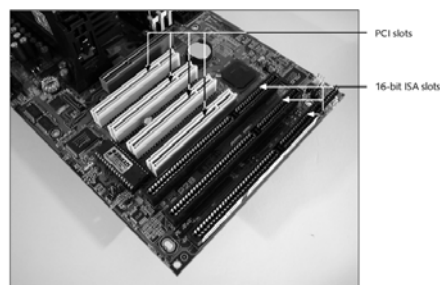
2.3.3.2. PCI

Este es un bus I/O estándar, y permite la interconexión de componentes periféricos. Opera a la mitad de la velocidad del sistema y es de 32 ó 64 bits. Una ventaja de este es que permite que un dispositivo opere a una frecuencia fija y diferente a la del *CPU*, caso contrario al de un *VESA* que opera a la misma frecuencia que el procesador y por lo mismo es que se generaban estados de espera continuamente. Al ser más veloz que un bus *ISA*, se utiliza para dispositivos como tarjetas de red, adaptadores *SCSI*. Las ranuras de expansión son menores que las de una *ISA*.

Este bus cuenta con un microprocesador o bus master, que se encarga de controlar todas las ranuras de expansión para que tengan acceso a la memoria y otros dispositivos sin tener que interrumpir al *CPU*.

El bus master asigna direcciones de *I/O* e *IRQ* a las tarjetas presentes, por eso es que no se tienen *jumpers* o *switches DIP*. La tasa de transferencia de datos en este tipo de bus es de alrededor 132 ó 264 MB/s, esta tasa es libre de bits de chequeo de errores o redundancia. En la figura 21 se tiene un puerto *PCI*.

Figura 21. Bus PCI



Fuente: CompTIA (USA), 2006

2.3.3.3. ISA

Apareció en las primeras IBM 8088 de los inicios de los 80's y manejaba 8 bits. Los cambios no se hicieron esperar y luego paso a ser de 16 bits. Al hacer esto, el fabricante quiso que existiera compatibilidad con las antiguas tarjetas de 8 bits, por lo que solamente colocaron otro conector a la par para proporcionar los 8 bits restantes. Pero con el tiempo ya no se dieron modificaciones y el *ISA* quedó de 16 bits, en la actualidad ya no se agregan a la arquitectura de las tarjetas madres.

La IBM desarrollo después un bus de 32 bits que denominó MCA, no lo hizo compatible con el *ISA* y lo patento para que otras empresas no se beneficiaran de este. Es de esta forma que Compaq junto a otras empresas, como respuesta a IBM desarrollaron el bus *EISA*.

Bus *EISA*

Este bus de 32 bits fue una respuesta de un grupo de fabricantes al MCA de IBM, como ventaja presentaba la compatibilidad con las tarjetas *ISA* de 8 ó 16 bits.

Su frecuencia era de 20 MHz y contaba con dos ranuras del mismo tamaño que el de un *ISA* de 16 bits para que fuera compatible. También quedó en el pasado debido a la constante evolución de la tecnología.

USB

Un bus relativamente nuevo es el USB, o bus serial universal que fue creado por un grupo de grandes fabricantes y se espera que sea el reemplazante de los puertos serial y paralelo. Se diseñó para hacer de la instalación de dispositivos periféricos lo más sencilla posible. Este es más rápido que los puertos seriales regulares, se maneja de mejor forma ya que se eliminó la necesidad de resolver manualmente conflictos con los recursos. Esto se evitó con la utilización de un solo set de recursos para todos los dispositivos. Actualmente el USB aparece como estándar en las tarjetas madre. En los sistemas más antiguos que no cuentan con este, se puede agregar una tarjeta *PCI* que trae varios puertos. Con este tipo se cuentan con dos tasas de transmisión que son de 1.5 y 12 MB/s. Un controlador host USB se encarga de los puertos, proveyendo comunicación entre el *CPU* y los dispositivos utilizando solamente una *IRQ*, un rango de direcciones y un canal *DMA*. La gran ventaja del USB es que los dispositivos pueden ser conectados mientras la computadora opera normalmente sin la necesidad de reiniciar la máquina, ya que el controlador lo detecta y lo configura. Puede tenerse un solo hub para varios dispositivos, ya que por medio del controlador se capta el estado de cada uno, teniendo así claro sí se puede enviar información o se está listo para recibirla.

Los cables cuentan con cuatro líneas, dos de alimentación y dos de datos; la alimentación es de 5 V y los datos son P+ y P-. Se encuentra todo tipo de dispositivos, como el mouse, teclado, joystick, impresoras, scanners, módems, monitores, fax, teléfonos celulares. Con excepción de Windows NT y la primera versión de Windows 95, todos los demás sistemas pueden operar con USB.

Comparación entre buses

En la tabla VIII se presentan a continuación y se comparan los parámetros de los distintos puertos que se han descrito con anterioridad. Es muy usual que cuando se comparan los buses se vea de cuantos bits son y a que frecuencia operan.

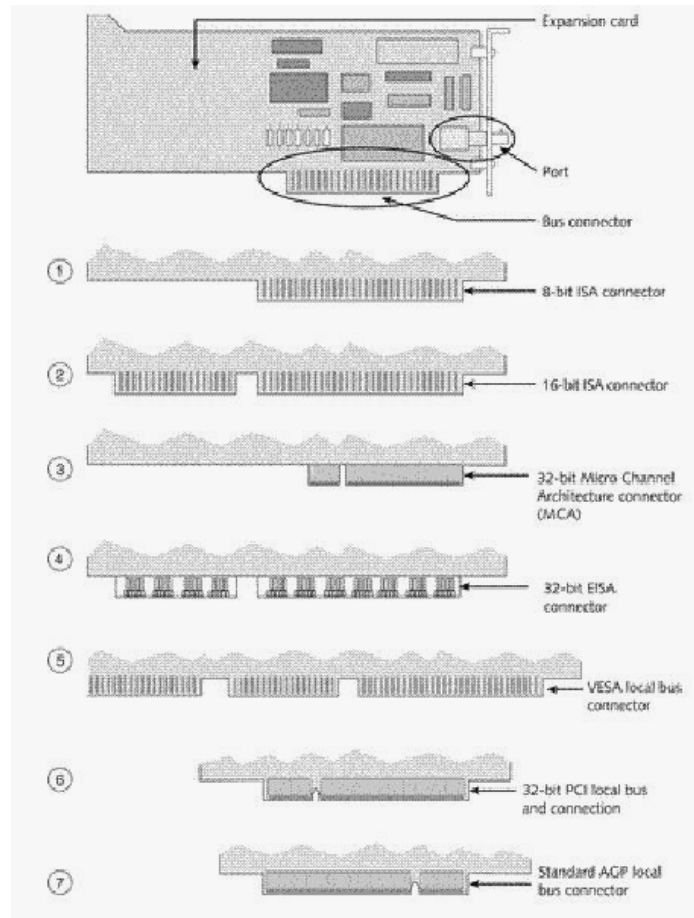
La figura 22 tiene a los diferentes tipos de bus

Tabla VIII. Comparación de parámetros entre buses

BUS	TIPO	LONGITUD (bits)	LINEAS DIRECCIÓN (bits)	FRECUENCIA (MHz)	TRANSFERENCIA
Bus del sistema	Local	64	32	66, 75, 100,...	Arriba de 3.2 GB/s
AGP	Video local	32		66, 75, 100,...	Arriba de 528 MB/s
PCI	I/O local	32	32	33, 66	Arriba de 264 MB/s
VESA	Video local o expansión	32	32	Hasta 33	Arriba de 250MB/s
FireWire	Expansión	1	Direcciones enviadas serialmente	Nd	Hasta 1.2 Gbp/s
MCA	Expansión	32	32	12	Hasta 40 MB/s
EISA	Expansión	32	32	12	Hasta 32 MB/s
ISA	Expansión	16	24	8.33	8 MB/s
ISA	Expansión	8	20	4.77	1 MB/s
USB	Expansión	1	Direcciones enviadas serialmente	3	Hasta 480 Mbp/s

Fuente: CompTIA (USA), 2006

Figura 22. Distintos tipos de bus



Fuente: CompTIA (USA), 2006

2.3.4. Canales IDE

Este tipo de dispositivo es el que cuenta con circuitos controladores internamente, un disco duro por ejemplo. De esta forma es posible que tanto el controlador como el dispositivo trabajen de una manera distinta a tecnologías anteriores como *MFM* y *RLL*. El controlador se comunica con el bus del sistema por medio de una tarjeta adaptadora, que tiene como única función recibir información del dispositivo y pasarlo al bus del sistema. La conexión entre la tarjeta adaptadora y el controlador se da por medio de un conector de 40 cables.

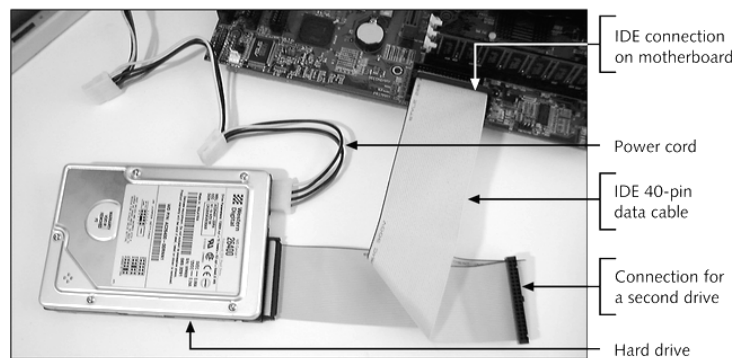
El adaptador también algunas veces compensa la falta de manejo de la *BIOS* de discos grandes, ya que contiene la *BIOS* necesaria para que se pueda agregar. Las tecnologías *MFM* y *RLL* contaban con 17 y 26 sectores respectivamente por pista a lo largo de toda la placa. Las pistas cercanas al centro y las cercanas al borde externo contenían el mismo número de bytes. Estos arreglos hacían del formatear y acceder a la información algo simple, pero se desperdiciaba el espacio. El número de bytes que se pueden contener por pista está determinado por la pista más cercana al centro y las demás debían seguir esta restricción.

Esta restricción fue eliminada en los *IDE* al hacer que el número de sectores por pista fuera variando a la largo de la placa. En este nuevo sistema de formateado que se conoce como grabación de bit zonal, las pistas cercanas al centro tienen el menor número de sectores y este va incrementando a medida que ganan tamaño las pistas. En otras palabras, cada pista *IDE* está diseñada para tener el número óptimo de sectores por tamaño de pista. Lo que hace valioso lo anterior es que cada sector tiene 512 bytes. Ya que las pistas y sectores no siguen un patrón sencillo estos son escritos por el fabricante, este es el formateado de bajo nivel. El sistema operativo lleva a cabo el resto del proceso al crear un sector de arranque y un directorio raíz que es el formateado de alto nivel. Ya que los *IDE* vienen formateados por el fabricante el número de pistas y sectores durarán la vida útil del dispositivo. Esto los hace desechables, ya que cuando se dañan estos sectores se necesita el reemplazo de la unidad. Algunos fabricantes ofrecen programas para formatear en bajo nivel sus unidades y no desecharlas directamente.

Con anterioridad se conectaban los *IDE* a la tarjeta madre por medio de tarjetas adaptadoras o ranuras de expansión.

En la actualidad se cuenta con uno o dos conectores. La comunicación entre sistema operativo y el dispositivo no es de forma directa como se daba en el pasado. El sistema operativo pasa sus requerimientos al controlador interno que es el responsable de estar al tanto de donde y como se almacena la información en el dispositivo. Así el sistema operativo solamente ve una lista grande de sectores lógicos de 512 bytes, no importándole donde se encuentran ubicados ya que es el controlador el que los encuentra. El ajuste de estos es muy simple, ya que en el setup y sistema solamente se necesitan saber el número de sectores que se accederán. En la figura 23 se tiene un dispositivo *IDE*.

Figura 23. Ejemplo de conexión de un dispositivo *IDE*



Fuente: CompTIA (USA), 2006

EIDE

Los *IDE* tenían como estándar de interfase el *AT*, conocido como *ATA*. Se traducían las coordenadas del sector a coordenadas esperadas por el *DOS* y la *BIOS*, pero se veían limitadas a los 528 MB en su inicio. Para romper este límite se creó un nuevo estándar llamado *ATA-2* que es utilizado por los dispositivos *EIDE*. En el estándar *ATA* eran permitidos hasta 2 dispositivos en el mismo controlador pero ambos tenían que ser discos duros.

En el ATA-2 se pueden tener hasta 4 dispositivos por controlador y pueden ser discos duros, CD-ROM's o de otro tipo. El ATA asumía que el número de pistas o cilindros no excedía los 1024; en los ATA-2 no se da esto, de esta forma pueden manejar más de 528 MB. A medida que se desarrollaron, los estándares fueron cambiando y cada fabricante adoptaba uno propio dando origen a una diversidad de confusos términos. Los estándares especifican como factor principal la velocidad de transferencia.

Cuando se selecciona un disco duro se debe tomar uno que sea el de la transferencia más rápida que permita la *BIOS* de la tarjeta madre y el sistema operativo. Si alguno no es compatible con este se usara uno más lento y que sea soportado. El método más común que un dispositivo *EIDE* utiliza para exceder los 528 MB es el direccionamiento lógico por bloque (LBA), en lugar del tradicional CHS (cilindros, cabezas, sectores). Con LBA, tanto el DOS como la *BIOS* ven al dispositivo como una lista de sectores; cada uno de estos con direcciones de 28 bits. Con este direccionamiento se pueden tener hasta 268 millones de sectores de 512 bytes cada uno, para tener una capacidad máxima de 137 GB. El estándar más utilizado en la actualidad es el ULTRA ATA/100, que es compatible con estándares antiguos; aunque trabajará a la velocidad del dispositivo más lento.

Todos los ATA(66,100,133) utilizan un cable especial de 40 líneas *IDE* con 40 líneas adicionales para reducir interferencia. Las 40 adicionales están conectadas a tierra y van intercaladas con las líneas que acarrean señales. Este cable es el llamado ATA/100 o cable *IDE* de 80.

La tabla IX muestra los diferentes estándares:

Tabla IX. Distintos estándares de dispositivos IDE

ESTÁNDAR	TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IDE/ATA	2.1 A 8.3 MB/s	Primer estándar, limitado a 528 MB. Modos de transferencia PIO y DMA.
ATA-2 FAST ATA	Hasta 16.6 MB/s	+ 528 MB, permite hasta 4 dispositivos. Modos de transferencia PIO y DMA.
ATA-3	Ligeramente mayor a la del ATA-2	Mejora del ATA-2
ULTRA ATA/33	Hasta 33.3 MB/s	Utiliza cable IDE de 80
ULTRA ATA/66	Hasta 66.6 MB/s	Utiliza cable IDE de 80
ULTRA ATA/100	Hasta 100 MB/s	Utiliza cable IDE de 80
ULTRA ATA/133	Hasta 133 MB/s	Para discos de + 137 GB

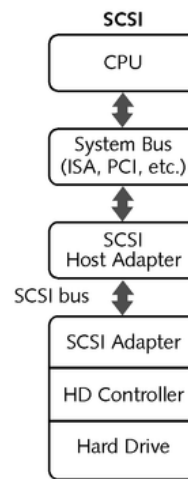
La transferencia por PIO (I/O programada) deja que el CPU la lleve a cabo. Mientras que la DMA es más rápida ya que la transferencia se hace directamente de la unidad a la memoria sin que intervenga el CPU.

Tecnología SCSI

Este es un estándar que permite la comunicación entre un subsistema de dispositivos periféricos y el bus del sistema. El bus SCSI es un sistema que puede contener de 7 hasta 15 dispositivos dependiendo del estándar. La conexión entre los buses del sistema y SCSI se da por medio de una tarjeta adaptadora que se inserta en una ranura de expansión, que es conocida como adaptador host. Este adaptador es responsable del manejo de los dispositivos, así cuando uno de estos necesita comunicarse con el bus del sistema la información viaja a través de este. La figura 24 nos da la idea de cómo es que se puede considerar al SCSI como un bus.

A la izquierda se da la comunicación entre *CPU* y un *IDE*. A la derecha se aprecia la comunicación entre el *CPU* y un *SCSI*.

Figura 24. Diagrama de dispositivos SCSI



Fuente: CompTIA (USA), 2006

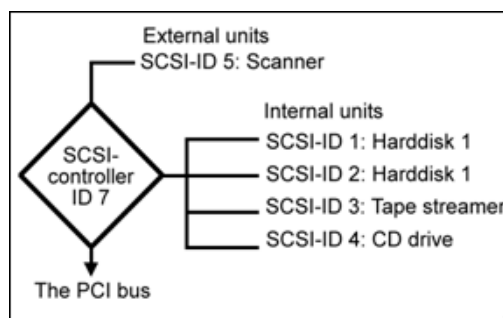
A cada dispositivo en el bus se le asigna un número de 0 a 7 que es el *SCSI ID* o la identificación del dispositivo físico. El adaptador host tiene asignado el número mayor. Si se tuviera un cambiador de CD's con 7 bandejas, cada una tiene asignado un número de unidad lógica o *LUN*. De esta forma es que el *SCSI ID* y el *LUN* describen a cada bandeja. Por ejemplo si el *SCSI ID* fuera 5 y se está identificando a la cuarta, entonces sus números serían 5:4. Un dispositivo *SCSI* se comunica primero con el adaptador en lugar de hacerlo con el *CPU*. Los cables de estos dispositivos cuentan con resistencias en sus extremos para reducir interferencias eléctricas. Los estándares más utilizados son diferenciados por el número de bits que viajan en el bus.

Así se tiene el estrecho de 8 bits y el amplio de 16 bits, en la tabla X se resumen los estándares que hay en los *SCSI*.

Tabla X. Descripción de distintos estándares SCSI

ESTÁNDAR	NÚMERO	ANCHO DE BUS (Bits)	TRANSFERENCIA (MB/s)	DISPOSITIVOS PERMITIDOS
SCSI regular	SCSI-1	8	5	8
SCSI rápido	SCSI-2	8	10	8
SCSI amplio	SCSI-2	16	20	16
Ultra SCSI	SCSI-3	8	20	8
Ultra SCSI rápido	SCSI-3	16	40	16
Ultra2 SCSI (SPI-2)	SCSI-3	8	40	8
Ultra2 SCSI amplio	SCSI-3	16	80	16
Ultra3 SCSI (SPI-3)	SCSI-3	8	80	8
Ultra3 SCSI amplio	SCSI-3	16 </td <td>160</td> <td>16</td>	160	16
Ultra 320 SCSI (SPI-4)	SCSI-3	16	320	16

Figura 25. Descripción de la identificación de un SCSI

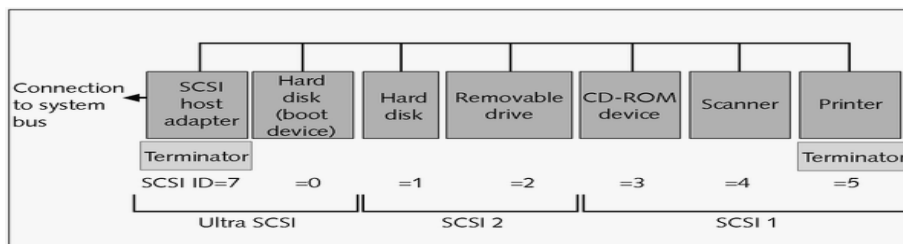


Fuente: CompTIA (USA), 2006

En la figura 25 se tiene el orden que se encontraría al tener varias unidades SCSI. Por la diversidad de estándares, al comprar un dispositivo de estos se debe verificar si es compatible con el adaptador host con el cual se dispone.

Así se evitará tener que trabajar a transferencias menores o verse en la necesidad de comprar un adaptador host nuevo. Un ejemplo de configuración SCSI se tiene en la figura 26 el que cuenta con distintos tipos de estándares SCSI.

Figura 26. Configuración de distintos estándares SCSI



Fuente: CompTIA (USA), 2006

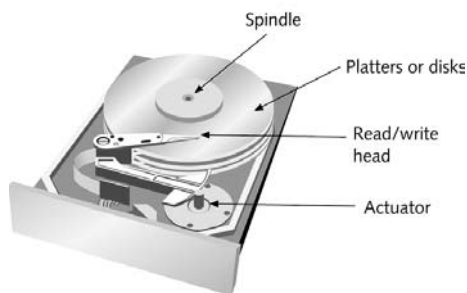
En la actualidad se está pensando en sustituir este por el más reciente FireWire (IEEE 1394) que aparece en las tarjetas madres más nuevas y no es tan dificultoso para configurar. Otro de los candidatos a reemplazo es el FCAL, que es de fibra óptica. Tanto el IEEE 1384 y el FCAL transmiten los datos de forma serial.

2.3.4.1. Discos duros

Los discos duros tienen su inicio en los *mainframes* de los años 70, estos consistían de grandes discos que tenían gran semejanza a los discos fonográficos. Varios de estos se apilaban con el espacio suficiente para que los cabezales de lectura/escritura los pudieran acceder. Se necesitaba de una tarjeta que tenía sus instrucciones almacenadas en chips ROM, que dirigían a los cabezales a lo largo de los discos mientras estos giraban.

Los programadores de ese entonces escribían sus algoritmos de forma que la información estuviese espaciada uniformemente, para que los cabezales se movieran lo menor posible mientras se leía o escribía la información. En los sistemas de la actualidad se tienen varias capas de *software* entre los datos que están almacenados en un disco y el *software* de aplicación que requiere de estos; con esto se tiene como resultado el que un programador no se necesita preocuparse de cómo se almacena la información. La estructura y funciones de los discos duros prevalecen, pero de forma más compacta y optimizada por la electrónica. Hay varios tipos de discos duros, en todos se encuentra un medio magnético para almacenar la información en pistas y sectores. La información es direccionada en estos por clusters que a su vez son compuestos por sectores.

Figura 27. Diagramación de un disco duro

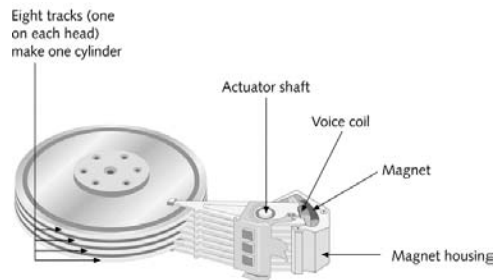


Fuente: CompTIA (USA), 2006

En la figura 27 se tiene un disco que consiste de cuatro placas, la información se almacena en ambas caras. En algunos discos, la cara superior del primer disco contiene la información de las pistas y del manejo de la unidad. Cada una de las superficies de una placa tiene un cabezal, el dispositivo electromagnético que lee y escribe los datos. La división de la superficie está dada en pistas y sectores, un cilindro contiene un número idéntico de pistas en cada cara. Por ejemplo, si se toma la pista más externa de cada cara y se apila una encima de la otra, eso es un cilindro.

El número de pistas en un cilindro depende del número de placas en el dispositivo, si un disco tiene 300 pistas por superficie, se contará también con ese número de cilindros. La figura 28 nos da una idea de la estructura de los discos.

Figura 28. Disposición de cabezales y placas en un disco duro



Fuente: CompTIA (USA), 2006

La información se almacena iniciando desde la pista más externa. El primer cilindro en su totalidad se llena antes de que los cabezales se desplacen hacia adentro para iniciar con el segundo cilindro. En los discos antiguos, las pistas cercanas al centro de la placa eran más pequeñas, pero debían almacenar la misma cantidad de información que una pista más cercana al borde de la placa.

En algún punto los cabezales a medida que se mueven al centro de la placa, deben de ajustar la forma en que leen ya que son dimensiones físicas distintas que deben almacenar la misma cantidad de información. Esto se obtiene de dos formas: por escritura pre-compensada y por la escritura por corriente reducida. La escritura pre-compensada acelera la forma en que se guarda la información a medida que se van haciendo más pequeñas las pistas, en un disco se indica en que pista o cilindro se inicia la pre-compensación.

La otra forma tiene un enfoque distinto, ya que a partir de un cilindro cercano al centro la corriente necesaria para dejar la huella magnética se ve reducida, ya que se van haciendo cada vez más y más cercanas. Esta forma no es tan común como la de escritura pre-compensada.

2.3.4.2. Unidades *floppy*

Estos dispositivos de almacenamientos en un principio aparecieron en 5.25'' y los más recientes de 3.5''. Aunque los primeros eran más grandes en tamaño, no almacenaban más información, ya que no contaban con una forma de almacenamiento de información denso como los de 3.5''. En la actualidad sólo se ven con suerte los de 1.44 MB. A pesar de las distintas densidades, la forma de almacenamiento es la misma. Antes de poder almacenar la información se debe de formatear para que así se cuente con las pistas y sectores que lo conformarán. En la tabla XI se dan las características de los *floppys* que han existido.

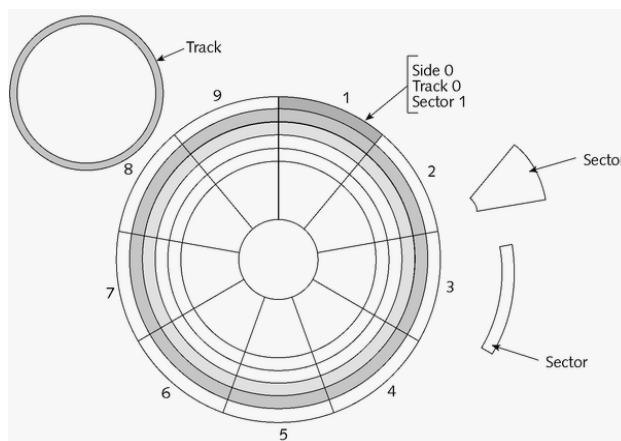
Tabla XI. Distintos tipos de *floppy* y sus capacidades

TIPO	CAPACIDAD	PISTAS	SECTORES	CLUSTERS
3.5'' EHD	2.88 MB	80	36	2
3.5'' HD	1.44 MB	80	18	1
3.5'' DD	720 KB	80	9	2
5.25'' HD	1.2 MB	80	15	1
5.25'' DD	360 KB	40	9	2

La figura 29 muestra a un diskette DD de 3.25'', de acuerdo a la tabla XI tiene 80 pistas en ambas caras. Estas están numeradas del 0 al 79.

En cada lado hay 9 sectores numerados del 1 al 9, las pistas almacenan la misma cantidad de información. La forma en que se almacena cada bit es una mancha rectangular magnetizada, entre las pistas y las machas hay espacios que no están magnetizados. Este espaciamiento previene que las manchas se vean afectadas unas con otras. La diferencia entre el 0 y el 1 que conforman la información es la orientación magnética que tiene cada cual.

Figura 29. Disposición de sectores y pistas en un *floppy*

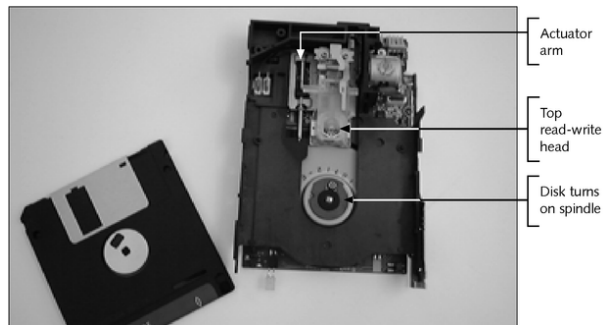


Fuente: CompTIA (USA), 2006

La información es escrita y leída por medio de cabezales magnéticos que están montados al extremo de un actuador que les permite moverse libremente a lo largo de la superficie. Se mueven al unísono y apenas tocan la superficie del disco a diferencia de un disco duro donde nunca se tocan los cabezales y la superficie; gira a 300 ó 360 rpm dependiendo del tipo de disco. La información es almacenada primero en la parte inferior y de afuera hacia adentro.

Parte del cabezal se encarga que el área de la información esté en sus límites y pertenezca solamente a la pista que debe. Las pistas tienen el mismo ancho y la distancia entre ellas es uniforme. La figura 30 muestra un *floppy* y su unidad lectora.

Figura 30. Unidad y disco *floppy*



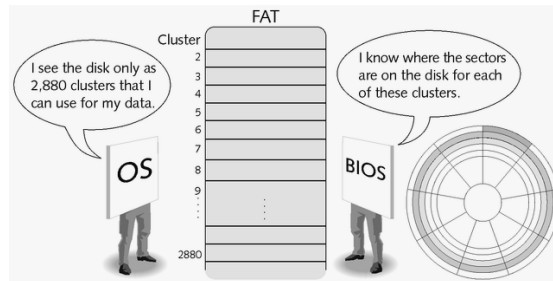
Fuente: CompTIA (USA), 2006

Cómo se almacena la información

Recordemos que un sector es un segmento de pista que contiene 512 bytes de información, esto es cierto para los diskettes sin importar su tamaño o densidad. Este se refiere a como está organizada físicamente la información en el disco, mientras que un cluster describe como se organiza lógicamente. La *BIOS* maneja los discos como sectores físicos, pero el sistema operativo los considera como una gran lista de clusters que contienen una cantidad fija de información.

Si apreciamos la figura 31, nos damos cuenta que la interpretación para cada uno es distinta, ya que uno la interpreta como un mapa de clusters y el otro sabe la ubicación de estos.

Figura 31. Interpretación de disco por SO y BIOS



Fuente: CompTIA (USA), 2006

El sistema operativo lee y escribe la información al disco en pequeños pedazos llamados clusters. Debido a que el sistema operativo maneja los archivos como un grupo de clusters se denomina también al cluster unidad de distribución de archivo. El sistema operativo ve al disco como una larga lista de clusters y los guarda en una tabla que es la que contienen la distribución de todas, esta es la FAT.

2.3.5. Fuente de alimentación

Como se describió en la sección 2.3 existen dos tipos de fuentes de alimentación y sus dimensiones están detalladas en la tabla II de esa sección. A continuación se detallan los voltajes que cada uno de estos tipos tiene y las forma de sus conectores.

2.3.5.1. AT

Este tipo de fuente posee conectores denominados P8 y P9, fue de los primeros estándares que se dieron y la configuración de sus pines está detallada en la tabla XII:

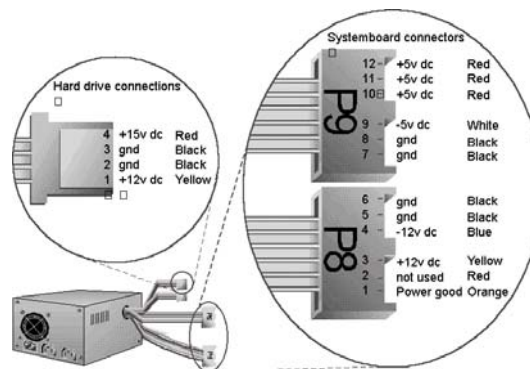
Tabla XII. Detalle de pines en fuentes AT

CONECTOR	PIN	DESCRIPCIÓN	RANGO
P8	1	<i>Power good</i>	
	2	No se utiliza o tiene +5V	+4.4 a +5.2 V
	3	+12 V	+10.8 a +13.2 V
	4	-12 V	-10.8 a -13.2 V
	5	Tierra	
	6	Tierra	
P9	7	Tierra	
	8	Tierra	
	9	-5 V	-4.5 a -5.5 V
	10	+5V	+4.5 a +5.5 V
	11	+5V	+4.5 a +5.5 V
	12	+5V	+4.5 a +5.5 V

Fuente: CompTIA (USA), 2006

La figura 32 nos indica la forma de los conectores y como es que los pines se van enumerando.

Figura 32. Conectores de fuente AT



Fuente: CompTIA (USA), 2006

2.3.5.2. ATX

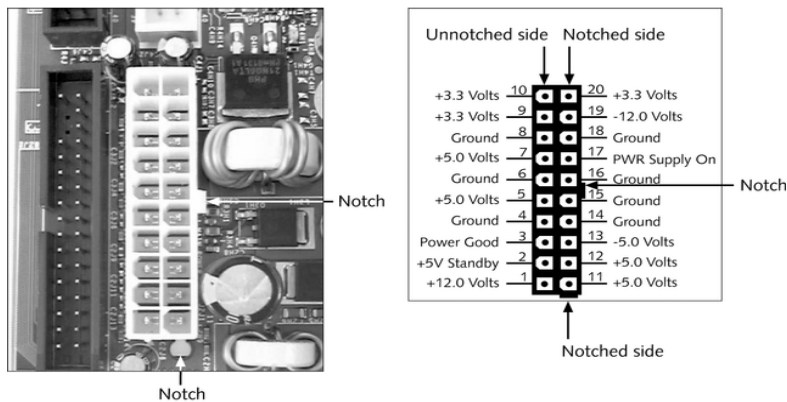
En este tipo de fuente se cuenta con más voltajes, el conector es uno solo y es más fácil de ajustarlo a la tarjeta madre ya que encaja de una sola manera. En la tabla XIII se ven los valores de los pines y en la figura 33 el conector:

Tabla XIII. Detalle de pines en fuentes ATX

LADO SIN MUESCA			LADO CON MUESCA		
PIN	DESCRIPCION	RANGO	PIN	DESCRIPCION	RANGO
1	+12 V	+10.8 A +13.2 V	11	+5 V	+4.5 A +5.5 V
2	+5 V <i>STANDBY</i>	+4.5 A +5.5 V	12	+5 V	+4.5 A +5.5 V
3	<i>POWER GOOD</i>		13	-5 V	-4.5 A -5.5 V
4	TIERRA		14	TIERRA	
5	+5 V	+4.5 A +5.5 V	15	TIERRA	
6	TIERRA		16	TIERRA	
7	+5 V	+4.5 A +5.5 V	17	<i>PWR SUPPLY ON</i>	
8	TIERRA		18	TIERRA	
9	+3.3 V	+3.1 A +3.5 V	19	-12 V	-10.8 A -13.2 V
10	+3.3 V	+3.1 A +3.5 V	20	+3.3 V	+3.1 A +3.5 V

Fuente: CompTIA (USA), 2006

Figura 33. Conectores de fuente ATX

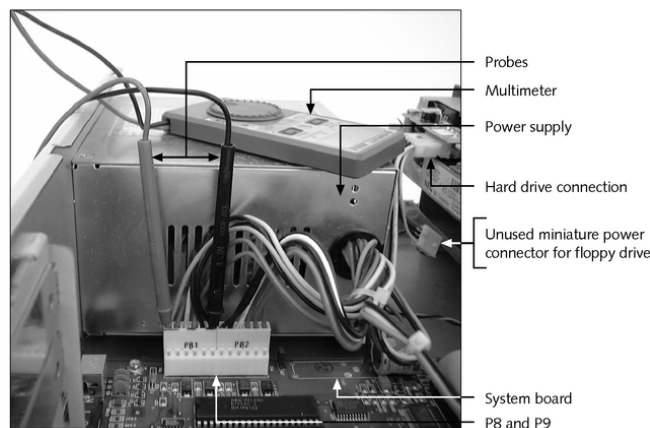


Fuente: CompTIA (USA), 2006

2.3.5.3. Cómo medir la alimentación de un dispositivo

Las unidades de diskettes, unidades ópticas y los discos duros, requieren los mismos voltajes con amplitud de +5 V y +12 V, las fuentes les proveen estos voltajes por medio de los conectores de cuatro pines. Los conectores para alimentar a los diskettes son los más pequeños y los otros son para las demás unidades. La disposición de los voltajes se da de la siguiente manera: los pines más externos tienen los voltajes y los dos del medio son tierra. Para verificar que se esté dando la alimentación a la unidad, se debe utilizar un multímetro y comprobar que el valor esté en el rango adecuado, como está en la figura 34.

Figura 34. Medición de voltaje en los conectores



Fuente: CompTIA (USA), 2006

Para leer los voltajes, debe de ajustar el multímetro al rango de voltaje adecuado. Colocar la punta roja al pin 1 y la negra al pin 2, teniendo el cuidado de que estas no se toquen para evitar un corto circuito. De igual manera se hace con los pines 4 y 3. Así se tendrá el valor que esta llegando a las unidades. También puede dejar la punta negra conectada a tierra en algún lugar de la tarjeta madre donde no roce con la otra punta para evitar cualquier corto circuito a la hora de medir el voltaje.

2.3.6. Sistema gráfico incorporado

Algunas tarjetas cuentan con controladores de video incorporados que no disponen de la velocidad de aceleración de una tarjeta *AGP*, pero tienen lo necesario para el usuario que no requiera de gráficas avanzadas como las que se dan en varios de los juegos más recientes.

Además una desventaja es que la mayoría tienen memoria compartida, así la asignación que este controlador necesite se le resta a la *RAM* que se tiene instalada en el sistema.

2.3.7. Codec de audio

Al igual que el caso del sistema incorporado de video en la tarjeta madre, también se cuenta con chip que se encarga del procesamiento del audio. Se encarga de las entradas, ya sea micrófono o señal estéreo proveniente de un dispositivo; también lo hace con la salida que se conecta a las bocinas que se tengan conectadas.

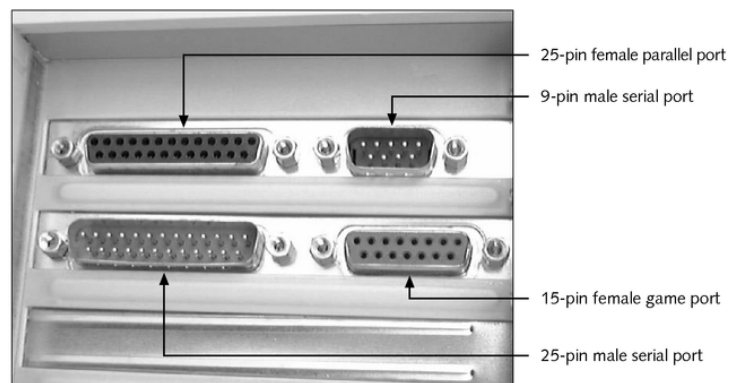
2.3.8. Puertos I/O incorporados

Todas las computadoras tienen un mínimo de uno o dos puertos seriales y un puerto paralelo, se pueden diferenciar estos al contar el número de pines que tienen y si son de conector macho o hembra. Además de los conectores USB, el puerto para joysticks y conector de red LAN. Los puertos que se encuentren dependerán del tipo de tarjeta madre. Los demás puertos pueden provenir de tarjetas de expansión. Los puertos seriales se diseñaron en un principio para dispositivos de entrada y de salida, mientras que el puerto paralelo se pretendía que fuera para impresoras solamente.

Los puertos seriales pueden ser encontrados como COM1, COM2, COM3 Y COM4; mientras que los paralelos LPT1, LPT2 y LPT3. El puerto serial sigue un estándar que se conoce como el RS-232c y es el chip UART el que controla las comunicaciones seriales. Los puertos seriales tienen 9 ó 25 pines y conector tipo macho. Los puertos paralelos son de conectores hembra y tienen 25 pines. En la figura 35 se ve una configuración típica de los puertos incluidos en una tarjeta madre.

En este nos encontramos con dos puertos seriales, de 9 y 25 pines; además con un puerto paralelo de 25 pines y un puerto de juegos de 15 pines.

Figura 35. Conectores de distintos puertos



Fuente: CompTIA (USA), 2006

Estos puertos también son llamados DB-9 o DB-25 e indica el número de pines con que cuenta y que se refiere a un bus de datos. Típicamente el puerto serial de 9 pines se configura como COM1 y el de 25 como COM2. Para asegurarse como están configurados puede verlo directamente al seguir los cables de estos a la conexión en la tarjeta madre, allí estará indicado cual es. Si están integrados a la tarjeta entonces se puede verificar en los recursos del sistema o en el ingresando al setup de la máquina.

Asignación de puertos

Cada puerto tienen una *IRQ* y dirección I/O; en la tabla XIV se dan las distintas asignaciones que tiene cada puerto. El término COM o LPT se refiere a una asignación lógica que se le da al puerto que usted ve.

Tabla XIV. Asignación usual de los distintos puertos

PUERTO	<i>IRQ</i>	DIRECCION I/O	TIPO
COM1	IRQ 4	03F8-03FF	Serial
COM2	IRQ 3	02F8-02FF	Serial
COM3	IRQ 4	03E8-03EF	Serial
COM4	IRQ 3	02E8-02EF	Serial
LPT1	IRQ 7	0378-037F	Paralelo
LPT2	IRQ 5	0278-027F	Paralelo

Especificaciones del puerto serial

Un pin de los nueve envía los datos como una secuencia de bits, mientras que otro la recibe también en secuencia. Los 7 pines restantes se utilizan para los protocolos de comunicación. Un protocolo es un set de reglas que se conocen antes que se envíe la información entre dispositivos. La comunicación serial se da de forma asíncrona, lo que indica que el flujo de información no está en sincronía con una base de tiempo. Cuando se utilizan los puertos seriales, uno de los dispositivos es determinado como el DTE que es el que dispondrá de los datos y el otro se llama DCE, el que facilita los datos.

Transmisión asíncrona

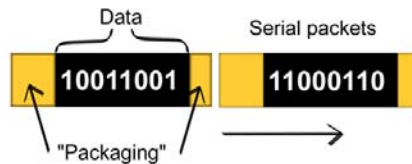
Este tipo de transmisión indica que la información se envía en intervalos irregulares. Así es como el proceso se inicia hasta que el receptor esté listo para la información y puede tardarse el tiempo que sea necesario para procesarla, contrario a lo que rigen a la transmisión en sincronía donde un reloj establece el control. Esta está compuesta por protocolos que son los que definen el tamaño de los paquetes, y demás consideraciones que se deben tener tanto para el transmisor como para el receptor. Cuando el transmisor no tiene información alguna, se envían varios 1's. Al inicio de la transmisión se envía un 0, que es el bit de inicio. Luego de este siguen los bits de información que pueden ser 5, 6, 7 u 8 bits. Seguidos por los bits de paridad que pueden ser 0,1 ó 2; estos se utilizan para hacer una verificación simple de la transferencia. Para que finalmente se tengan 1 o 2 bits de parada. Todos estos parámetros son definidos por el tipo de protocolo que se utilice. Uno de los más comunes es el de 8 bits de información, 0 bits de paridad y 1 bit de parada, que es conocido como 8/n/1. El empaquetado de la información lo lleva a cabo el UART. El UART es el transmisor/receptor universal asíncrono, que convierte la información en una serie de cuadros que incluyen como se ha indicado los bits de inicio, parada y de chequeo de paridad. La tabla XV detalla los pines de los DB-9 y DB-25.

Tabla XV. Detalle de los pines en los conectores DB-9 y DB-25

DB-9	DB-25	USO	DESCRIPCION
1	8	Carrier detect	Conexión con unidad remota establecida
2	3	Receive data	Recibiendo datos
3	2	Transmit data	Enviando datos
4	20	Data Terminal ready	Dispositivo escucha a la PC
5	7	Signal ground	No se utiliza
6	6	Data set ready	Dispositivo habla
7	4	Request to send	PC habla
8	5	Clear to send	Dispositivo listo para hablar
9	22	Ring indicator	Llamada

La figura 36 como es que se genera el empaquetado de la información.

Figura 36. Empaquetado de la información



Fuente: PC Architecture (Denmark), 2005

Recursos utilizados por los puertos seriales

Una *IRQ* es la interrupción que apunta a una dirección de memoria en la tabla de vectores de interrupción o tabla I/O. Esta tabla está al inicio de las direcciones de la memoria y tiene un valor de dirección 0. Normalmente no se debe preocupar por un conflicto en las direcciones I/O especialmente en las primeras 16. Para ver la asignación de las direcciones se puede hacer por medio del administrador de dispositivos que aparece en el sistema operativo con el que cuente. Además se puede evitar cualquier conflicto al instalar nuevos dispositivos, por ejemplo cuando dos de estos utilicen una misma *IRQ* ingresando al setup de la máquina y especificar cada dirección por aparte.

Figura 37. Descripción de las *IRQ*'s

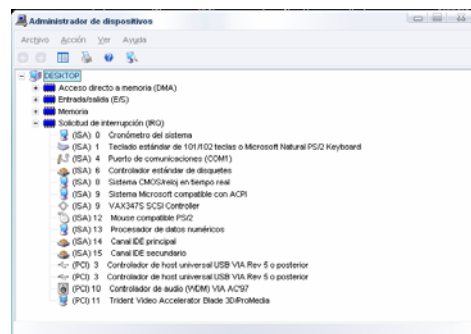
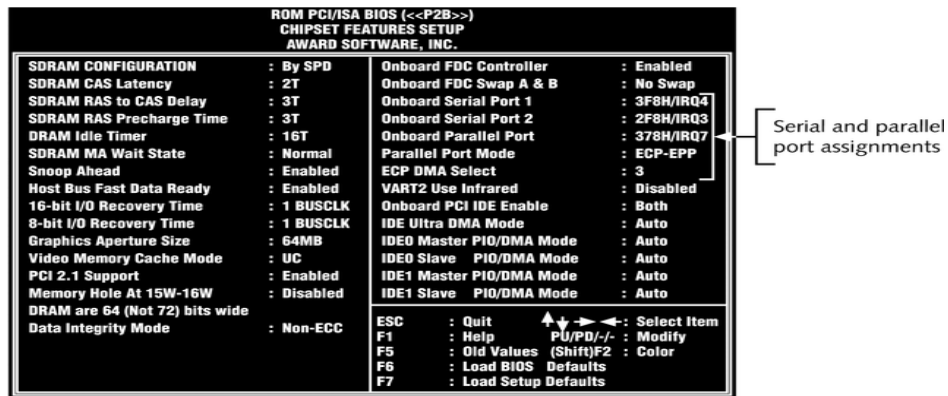


Figura 38. Asignación de dirección para puertos en la BIOS



Fuente: CompTIA (USA), 2006

Las figuras 37 y 38 despliegan las configuraciones tanto en el sistema operativo como en el setup.

Conectores seriales alternativos

Han surgido conexiones seriales alternas, que tienen menores dimensiones y presentan una forma más amigable para controlar. Además como tienen acceso al mismo tipo de señal, lo único que se necesita es el adaptador adecuado para que dispositivos sean compatibles.

Entre estos se encuentra: DIN-8 que tiene un conector pequeño y redondo, que es utilizando en las computadoras Mac y laptops por su forma compacta. El RJ-45 que es similar al conector de teléfono solo que tienen 8 pines en lugar de cuatro, es el que se utiliza para las conexiones de red LAN.

Puertos paralelos

Estos fueron en un principio ideados para ser utilizados solamente por impresoras, envían 8 bits de información a la vez. Si se transmite la información en un cable muy largo, la integridad de la información puede verse afectada por la pérdida de un bit en el byte que se envió. Así es que la longitud de los cables es de hasta 6 pies. Estos puertos bidireccionales son utilizados para la transferencia rápida de archivos en distancias cortas. Un uso común es la transferencia de información de una *PC* a una laptop. Algunos dispositivos externos como unidades de CD-ROM utilizan este puerto. La instalación de dispositivos por medio de este es muy sencilla, ya que se necesita conectar el dispositivo y luego cargar el *software* que lo utilizará. Generalmente el puerto paralelo se encuentra como LPT1, si se tuviera un segundo esté aparecería como LPT2.

Tipos de configuración

El puerto paralelo se puede dar en tres formas de operación, siendo estas: Estándar, EPP y ECP. La configuración estándar o SPP, también se conoce como puerto Centronics y permite la comunicación en un solo sentido y es la configuración más lenta de todas.

En la figura 39 se puede apreciar los dos tipos de conectores para puertos paralelos, el DB-25 y el Centronics.

Figura 39. Cable de puerto paralelo



Fuente: CompTIA (USA), 2006

Las dos restantes ECP y EPP son bi-direccionales. El ECP se diseñó para aumentar la velocidad en comparación con el EPP, al utilizar un canal *DMA*. Con los años los fabricantes de *hardware* y *software* han desarrollado diferentes estándares para incrementar la velocidad y el desempeño en estos. Para ayudar con estos estándares se creó el IEEE 1284 que da las normas para estos. Los estándares requieren ser compatibles con las versiones anteriores; tanto el ECP y EPP están cubiertos en esta norma.

Resolviendo conflictos

Cuando se tiene que dos dispositivos intentan utilizar un mismo recurso ya sea una *IRQ*, una *DMA* o una dirección *I/O* se origina un conflicto. Este tipo de conflictos causan un malfuncionamiento en los dispositivos y generalmente se denotan por lo siguiente: sistema se queda en el mismo estado al utilizar un periférico, ruidos se originan en la tarjeta de sonido, errores de paridad entre tantos otros. Todos estos pueden ser originados de igual forma por otros problemas.

Pero si de tiene la certeza de que son estos conflictos de recursos, entonces se deben seguir los siguientes pasos: determinar que recursos está utilizando cada dispositivo, aislar e problema y configurar los parámetros de forma manual para evitar problemas en el futuro. La tabla XVI se detalla los pines del puerto paralelo.

Tabla XVI. Detalle de los pines del puerto paralelo

PIN	FUNCION	DESCRIPCION
1	SALIDA	Strobe
2	SALIDA	Data bit 0
3	SALIDA	Data bit 1
4	SALIDA	Data bit 2
5	SALIDA	Data bit 3
6	SALIDA	Data bit 4
7	SALIDA	Data bit 5
8	SALIDA	Data bit 6
9	SALIDA	Data bit 7
10	ENTRADA	Acknowledge
11	ENTRADA	Busy
12	ENTRADA	Out of paper
13	ENTRADA	Select
14	SALIDA	Auto feed
15	ENTRADA	Printer error
16	SALIDA	Initialize printer
17	SALIDA	Select input
18	ENTRADA	Tierra bit 0
19	ENTRADA	Tierra bit 1
20	ENTRADA	Tierra bit 2
21	ENTRADA	Tierra bit 3
22	ENTRADA	Tierra bit 4
23	ENTRADA	Tierra bit 5
24	ENTRADA	Tierra bit 6
25	ENTRADA	Tierra bit 7

Fuente: CompTIA (USA), 2006

2.3.9. Monitoreo de *hardware*

La mayoría de tarjetas madre incluyen entre las opciones del setup, la posibilidad de contar con la información de parámetros importantes como lo son temperaturas del *CPU* y velocidad del ventilador entre otros, para que el usuario verifique el estado en el que se da la operación de la máquina. Esto más que todo para mantenerse informado, ya que si estos parámetros se encuentran fuera de los rangos permitidos el mismo *CPU* se apagaría automáticamente para evitar cualquier daño.

2.3.10. Ethernet / LAN incorporado

Las tarjetas en su mayoría incluyen un conector RJ-45 para la conexión a una red LAN, cuentan con ocho líneas y se detallarán de mejor forma en los capítulos 5 y 6 donde están contenidos todos los parámetros de red.

2.3.11. *Flash ROM* incorporada

Este es un grupo de programas almacenados de forma permanente en un *chip ROM*, que es de solo lectura y se encarga de la comunicación entre *hardware* y *software* en el nivel más fundamental. Sus dos funciones primordiales son: reunir la información de toda la configuración del equipo e inicializarla a la hora de encenderse y proveer un vínculo por medio de *software* cuando se utiliza el sistema operativo para los dispositivos que representan el *hardware*. La *ROM BIOS* también se puede encontrar en otros dispositivos como por ejemplo en las tarjetas de video. En general este contiene los programas o *software* que le indican al *CPU* como operar las tareas fundamentales de entrada/salida para manejar a la computadora.

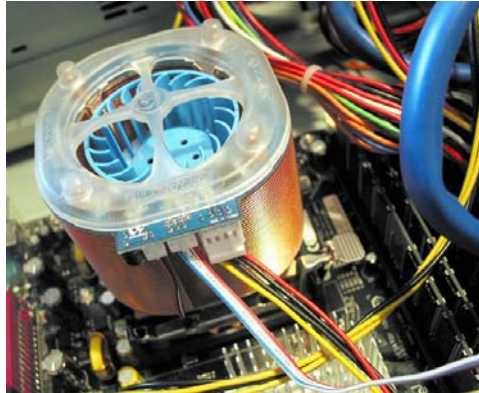
Se puede dividir en tres categorías, que son las siguientes: programas para controlar los dispositivos del tipo I/O que podríamos llamar *BIOS* del sistema. Programas para controlar el arranque de una computadora, que llamamos *BIOS* de arranque. Y el programa para cambiar la información del setup almacenada en el *CMOS* que también se conoce como *CMOS setup*.

Cuando se fabrican los *chips ROM* las instrucciones se ven almacenadas de forma permanente; aunque en la actualidad se tiene una gran cantidad de chips que pueden reprogramarse y se llaman *Flash ROM*. Estos tienen la gran ventaja de que las instrucciones se pueden reescribir haciendo así posible algún upgrade o actualización al sistema quedando esta información almacenada hasta que se vea reemplazada por una nueva.

2.3.12. Ventiladores

Estos se encuentran usualmente encima de los disipadores que tienen dispositivos como un *CPU* o alguna tarjeta de video, además también se instala uno en el case de la computadora. Su función principal es la de ayudar a la disipación del calor que se genera por la operación de los dispositivos para que así se evite que estos operen de forma errada o se dañen permanentemente. Constan de tres líneas en sus conectores, de las cuales dos son de alimentación y la línea restante es un sensor que permite disponer de la velocidad a la que está girando. En la figura 40 se puede apreciar un ventilador que está montado a un disipador en el *CPU*.

Figura 40. Conexión de ventilador



Fuente: PC Architecture (Denmark), 2005

2.4. Verificación de la instalación de la tarjeta madre

Debido al gran número de componentes que conforman al sistema de una computadora, es muy usual que se de un error en las configuraciones de *hardware* al situar mal un jumper o conector. De igual forma, se pueden presentar errores al tener una selección errada en la configuración del setup.

2.4.1. Verificación de la posición correcta de los *jumpers* y *switches*

Todas las tarjetas madre incluyen un manual del usuario y es por medio de éste donde se puede buscar si existe alguna equivocación en la colocación de los *jumpers* necesarios para seleccionar diferentes opciones. Los *jumpers* son pequeños pines que sobresalen en la tarjeta y en ellos se colocan puentes o conectores para modificar las propiedades de los circuitos con los que cuenta la tarjeta madre. Los *jumpers* usualmente tienen indicados el primer y último de ellos para facilitar la inserción de puentes en los pines adecuados.

Las opciones más usuales que se pueden seleccionar por estos son las habilitaciones de las funciones de encendido por medio del teclado, del sonido integrado, el despejar la memoria *CMOS*, habilitar *MODEM* o fax entre muchas otras.

Al insertar un puente entre dos *jumper*s lo que se hace es que estos se ponen en corto circuito. En caso contrario o la ausencia de estos tenemos, un circuito abierto modificando de esta forma a los circuitos. Lo que puede presentar un problema es la selección de la frecuencia del *FSB*, que en algunos sistemas se da por medio de puentes. En estos casos el seleccionar una frecuencia no soportada por el *CPU* puede hacer que no haya *POST*. Así no podrá operar la computadora y se tendrá que seleccionar la frecuencia adecuada. En los sistemas más recientes no se incurre en esta necesidad de habilitación por *jumper*, ya que se da de forma automática.

2.4.1.1. Selección de función *CMOS*

Si una configuración en el setup no se guarda es probable que se tenga mal posicionado el puente en los *jumper*s que despejan la *CMOS*. Normalmente esta función se controla por tres *jumper*s, que en combinaciones de dos pueden estar guardando las configuraciones o borrándolas constantemente. La verificación de esa combinación evitará problemas y permitirá guardar las opciones.

2.4.1.2. Selección de voltaje *CPU* y tasa de frecuencia

Hay tarjetas en las que la selección del voltaje de *CPU* y la tasa de frecuencia se dan por medio puentes, éstas son de gran importancia al igual que la selección del *FSB* o la función *CMOS*, ya que de estar en la posición incorrecta no se tendrá operación en la computadora. Como se ve estas selecciones deben ser las adecuadas y se debe de revisar la documentación de la tarjeta madre cuando se cambien de posición ver también sección 2.4.1.

2.4.2. Verificación de la correcta fijación al chasis o case

De una gran diversidad de fuentes de problemas que se pueden originar, uno de los que puede dañar el equipo es el cual la tarjeta madre entra en contacto con el case o chasis. En este caso se tiene un corto circuito y es necesario que se retire la tarjeta y se acomode nuevamente de tal manera que no estén en contacto directo. También puede causar un corto circuito las tuercas que sirven para fijar la tarjeta al case. Es necesario que estos estén alineados con las ranuras de la tarjeta madre para evitar conflictos.

2.4.3. Conexión de *brackets* de extensión y cables a los pines adecuados

Los *brackets* de extensión son utilizados para proveer de conectores externos fijados al case, a las funciones de la tarjeta madre que los necesiten. Esto se encuentra en algunas tarjetas que en lugar de tener fijos puertos a si misma, se les tiene que conectar por aparte. Se debe de recurrir a la documentación de la tarjeta madre, para ubicar la forma en que se deben de colocar las extensiones tomando en cuenta a que número de pin deben de ir.

2.4.4. Instalación de otros dispositivos y conexión correcta de estos

También hay otros dispositivos que se pueden conectar a las tarjetas madres que en su mayoría se cuentan como opcionales o se pueden agregar después de la compra de la máquina. Entre estos dispositivos nos encontramos que existe una gran variedad y los más comunes son los puertos infrarrojos y los puertos USB frontales. Como siempre se debe verificar con que pines deben coincidir los *brackets* para poder aprovechar estas funciones adicionales que se pueden tener en una máquina y no dañarla por equivocación.

2.5. Verificación de configuración en la BIOS

La configuración del setup o *BIOS* como normalmente se le conoce es de vital importancia, ya que es allí donde están todas las configuraciones necesarias para que el equipo tenga un buen desempeño. Tomando esto en cuenta a continuación se desarrollará en forma breve lo que cubre el arranque y cada categoría de estas configuraciones.

Al encender la computadora, el *CPU* toma como inicio el ir a traer instrucciones al *ROM BIOS*. El *BIOS* ejecuta una serie de tareas que se conocen como *POST* y entre estas están: que el reloj del sistema genere los pulsos, el *CPU* comienza reseteando o limpiando sus valores internos, luego se dirige a la dirección FFFF0h en la cual está contenida la primera instrucción del programa de inicio del *ROM BIOS*. Luego esta instrucción hace que el *CPU* ejecute las pruebas *POST*, en las que primero se verifica el programa *BIOS* ejecutándolo y luego comprueba la *CMOS RAM*. Una prueba determina si no hubo problema con la batería.

Las interrupciones de *hardware* se deshabilitan, lo que significa que si se presiona una tecla o se utiliza algún otro dispositivo en este punto no se afectará en nada. Se verifica el *CPU* y se inicializa nuevamente. Una prueba determina si es un arranque en frío para que así se comprueben los primeros 16 KB de *RAM*. Se hace un recuento de los dispositivos instalados y se comparan con la información que se dispone de la configuración. Video, memoria, teclado, diskettes, discos duros, puertos y otro *hardware* son verificados y configurados.

Se dan *IRQ's*, direcciones *I/O* y *DMA's* para los dispositivos, tarea que luego completará el sistema operativo. Se deja algunos dispositivos en el modo de espera para ahorrar energía. Se verifica el controlador de *DMA's*, los vectores de interrupción son llevados a una tabla de vectores. Se verifica el controlador de interrupciones. El setup *CMOS* se ejecuta si es solicitado. Finalmente la *BIOS* inicia la búsqueda del sistema operativo.

Configuraciones del CMOS

La información necesaria de las configuraciones de la máquina está almacenada en un chip *CMOS* que mantiene estos datos incluso si la unidad no está energizada, esto debido a que cuenta con una batería muy cercana este. Si la batería falla se pierde esta información y se tendrán los valores estándar que le escribe el fabricante. Los manuales de la tarjeta madre contienen una lista de todos los ajustes de *CMOS*, explica cada uno de estos y da sus valores recomendados. Si no cuenta con el manual puede encontrarlo en el website del fabricante y bajarlo para su consulta. Las principales categorías de estas configuraciones se detallan a continuación en la tabla XVII.

Tabla XVII. Algunas de las distintas categorías del setup

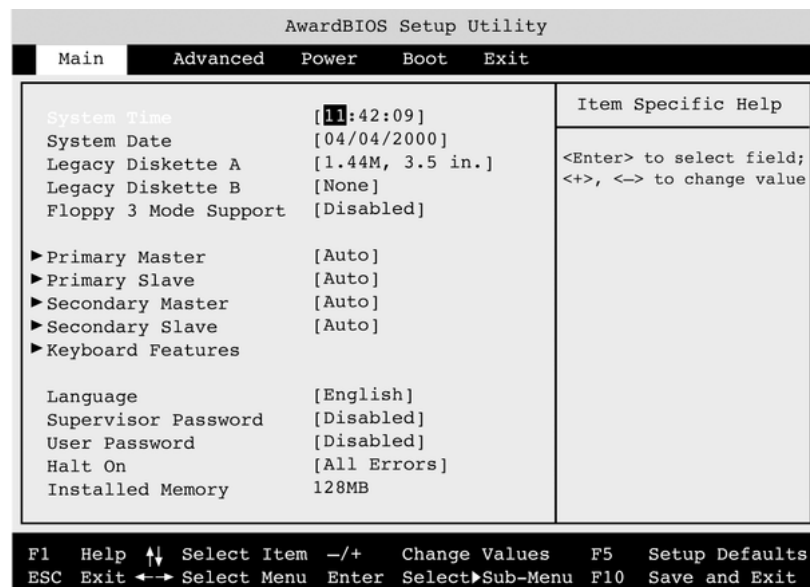
CATEGORÍA	AJUSTE	DESCRIPCION
<i>CMOS SETUP</i> ESTÁNDAR	Fecha y hora	Fija estos parámetros.
	Despliegue primario	Indica al POST y DOS el tipo de video que se utiliza.
	Teclado	Le indica al sistema si está presente o no.
	Tipo de disco duro	Almacena el tamaño y distribución de este dispositivo.
	Tipo de <i>diskette</i>	Indica todos sus parámetros.
<i>CMOS SETUP</i> AVANZADO	Protección del sector de arranque	Opción para proteger la configuración de virus.
	Secuencia de arranque	Determina en que orden se dará el arranque.
	Contraseña	Opción para restringirle acceso al inicio o las funciones del setup.
	<i>System BIOS cacheable</i>	Permite cargar el segmento de la BIOS a la memoria principal.
<i>ADVANCED CHIPSET SETUP</i>	Opciones de buses	Distintas opciones para algunos buses comunes.
	Estados de espera de lectura	Detalla la espera del CPU para la lectura desde la RAM.
	Estados de espera de escritura	Detalla la espera del CPU para la escritura desde la RAM.
	Opciones de memoria caché	Da detalles de lectura/escritura y estados de espera para la caché.
	<i>AGP</i>	Opciones de memoria de apertura y versión a utilizar por la <i>AGP</i> .
<i>POWER MANAGEMENT</i>	Manejo de la energía	Estas opciones se ajustan para ahorro de energía.
	Método de apagado de video	Se ajusta la forma en que se suspenderá el video.
	Apagado de HDD	Si se suspende el HDD luego de un período de inactividad.
	Wake on LAN	Encendido desde otra PC en red.
<i>IDE HDD AUTO DETECT</i> <i>HARDWARE DEVICE SETTINGS</i>	Varios	Búsqueda de HDD instalados, velocidad del sistema, voltajes de I/O y de núcleo, entre otros.

Esta es una mirada de forma general a las distintas funciones de las que se puede disponer en el setup. Como se ha indicado dependerá del fabricante de la tarjeta la forma en que se presentarán las categorías, ya que algunas no encajarán en el orden que se presentó o simplemente serán dadas en varias categorías y con distintos nombres.

CMOS SETUP

Este se utiliza para hacer ajustes al sistema antes del proceso de arranque, y es donde se encuentran las opciones que se describieron en la sección anterior. La pantalla de un menú principal se presenta en la figura 41. La forma en que se despliega está información cambiará de acuerdo al fabricante.

Figura 41. Menú principal del setup



Fuente: CompTIA (USA), 2006

Configuración del orden arranque

El proceso por el cual la *BIOS* carga el sistema operativo se inicia cuando está le pregunta al *CMOS setup* en que medio de almacenamiento debe buscar el sistema operativo. Es así como el primer dispositivo que se verifica es el disco C, de no encontrarlo se cambia al disco A o un CD. Es este orden el que se configura en esta opción y tienen como finalidad encontrar los archivos de arranque del sistema como *io.sys*, *Msdos.sys*, *Command.com*. De no encontrar estos archivos entonces se tendrá un mensaje de error como el siguiente:

```
Non-system disk or disk error, press any key
Bad      or      missing
COMMAND.COM No operating
system found
```

Errores como este se dan cuando hay diskettes que no son de arranque en las unidades, o no se encuentra el disco duro que contiene el sistema. El orden que sigue la *BIOS* al buscar el sistema operativo es la secuencia de arranque y puede cambiarse en el *CMOS setup*.

BIOS PLUG AND PLAY

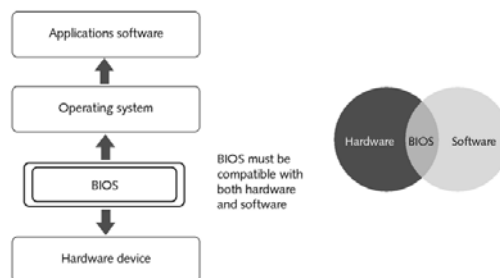
Plug and Play o *PnP* es un término que se aplica tanto al sistema operativo como en algunos *ROM BIOS* e indica que la configuración de dispositivos *hardware* no se debe ajustar manualmente *DIP switches* o *jumpers*. Esta operación la hace automáticamente la *BIOS* o el sistema operativo para así poder eliminar conflictos con entre direcciones *I/O*, *DMA'S* o *IRQ'S*. La mayoría de sistemas operativos tienen esta función. En los sistemas operativos más recientes no es siquiera necesario que la tarjeta madre tenga esta función ya que todo está a cargo del primero.

El PnP asigna recursos a un dispositivo solamente si el dispositivo se lo permite. Parte de la función de la *BIOS* PnP es examinar el *hardware* presente, recolectar su información y recursos que se requieren, para que así el sistema operativo se los asigne y no se den conflictos en la operación.

Incompatibilidad

La *BIOS* puede tomarse como un portavoz entre el *hardware* y *software*, si se dan cambios en los dos últimos la primera también debe cambiar. Con anterioridad en los sistemas antiguos si se quería instalar un diskette de 3.5`` se requería el reemplazo del chip *BIOS*. Ahora esto ya no es necesario ya que la mayoría de dispositivos nuevos no son reconocidos por la *BIOS* del sistema, pero los controladores que son programas que se agregan al sistema operativo para que sea reconocido están incluidos en su tarjeta controladora. Si se tiene opciones que sí necesitan un cambio de la *BIOS*, esto se hace por un upgrade con la facilidad que este queda almacenado en el flash ROM y puede volverse a cambiar sin la necesidad de cambiar el chip ROM. La figura 42 nos detalla la operación en conjunto de *hardware*, *BIOS* y *software*.

Figura 42. Función principal de la *BIOS*



Fuente: CompTIA (USA), 2006

UPGRADE DE BIOS

Al hacer este cambio tenga en cuenta que es el upgrade correcto, ya que con uno equivocado la *BIOS* del sistema se puede arruinar o no funcionará. Infórmese en el website del fabricante para encontrar la versión adecuada y el proceso que se debe seguir. A continuación se describen los pasos que se deben ejecutar.

La flash ROM es una memoria EEPROM en la que puede borrarse y escribirse información por medio de *software*, para que así la configuración que se necesite cargar a esta memoria sea almacenada. A medida que se hacen más y más complejos y a la vez sofisticados los dispositivos es más necesario cambiar la *BIOS*, si se tiene en mente agregar un nuevo dispositivo o el mismo fabricante de la tarjeta madre ha hecho modificaciones agregando o mejorando funciones. En general la secuencia para el upgrade de *BIOS* es la siguiente:

- Realice los ajustes necesarios para indicarle a la *BIOS* que espere un upgrade.
- Copie el archivo del upgrade a un disco de arranque.
- Arranque desde ese disco y siga las instrucciones que se le dan.
- Luego ingrese nuevamente al setup haga los cambios necesarios para guardar, reinicie la máquina y verifique que todo funciona adecuadamente.

2.5.1. Ajustes estándar

Para realizar ajustes en la configuración, debe ingresar al setup de la máquina, la forma de ingresar dependerá, está podrá ser presionando la tecla F1, F2, F8, F11 o SUPR. Cuando se ingresa entonces se tiene el menú principal, en este se tienen las distintas categorías en las cuales se pueden realizar cambios. Para la selección de cualquier categoría utilice las flechas, la tecla enter o incluso la tecla + o - para alterar los valores. Para guardar los cambios es muy frecuente el que se utilice la tecla F10.

2.5.1.1. Especificación del maestro primario

Entre los dispositivos *IDE* que se conectan a la tarjeta madre, la conexión se puede hacer en los dos canales *IDE* el IDE0 y el IDE1. A cada uno de estos canales se pueden agregar dos dispositivos uno maestro y el otro esclavo. La especificación de esto, se puede dejar de manera automática, o usted mismo puede seleccionar el dispositivo en el que desee hacer cambios. En la parte posterior del dispositivo se encuentran *jumpers* en los cuales se selecciona la función que tendrá. Normalmente se indica con MA la función de maestro, SL la de esclavo y CS la selección está sujeta a los dispositivos presentes en el mismo cable resultando entonces como maestro o esclavo. El primario será el dispositivo que tendrá prioridad en el canal y será ocupada normalmente por un disco duro. Si es el IDE0 el maestro será el disco duro que contiene el sistema operativo como se configura normalmente.

2.5.1.2. Especificación del esclavo primario

El esclavo del primario normalmente es la unidad óptica que se tenga, ya sea un CD-ROM o por ejemplo un DVD+/-RW. También se puede alojar otro disco duro, en fin la configuración está libre para que usted la adecue.

2.5.1.3. Especificación del maestro secundario

Estamos ahora en el canal IDE1 que definirá los dispositivos secundarios. Si por ejemplo se cuenta con dos o más unidades ópticas es normal que las dos ocupen este canal. La principal será ajustada como maestro por ejemplo la quemadora de CD's o DVD's y la otra será la unidad esclava.

2.5.1.4. Especificación del esclavo secundario

Se dará este a la unidad que sigue en importancia en el canal y si se sigue con el ejemplo de las dos unidades ópticas, sería la unidad lectora de CD's o DVD's. Los ajustes que se han descrito quedan a la configuración que usted quiera tener, por ejemplo podría tener el disco duro que contiene el sistema operativo como maestro secundario y la unidad óptica como esclava del primario. Siempre ajustando la secuencia de arranque para que el sistema se pueda cargar correctamente, o sea una configuración a la carta.

2.5.1.5. Especificación de la unidad *floppy*

En este se especifica la o las unidades *floppy* presentes, su tamaño y capacidad. En la actualidad lo más usual es que sea una de 3.5`` y de 1.44 MB. También cual será la que sea asignada como la unidad A o B si se contará con otra unidad.

2.5.2. Ajustes avanzados

Entre los ajustes que se pueden encontrar en esta categoría, los más usuales son los que se refieren a la protección del sector de arranque, compartir memoria, entre muchos otros. Estos están descritos en la tabla XVII de las categorías del *CMOS setup*.

2.5.2.1. Especificaciones de arranque

Con este se ajusta cuál será la primera unidad en la cual la *BIOS* buscará el sistema operativo o un disco de arranque. Como se encuentra normalmente es que sea el *floppy* el primero, luego la unidad óptica y el disco duro seguido de ellos. Si no se necesita arrancar con un disco diferente al del sistema operativo, entonces lo mejor es que el dispositivo prioridad sea el disco duro que lo contenga. El uso de discos de arranque se da cuando se requiere de algún cambio ya sea en la flash ROM o al intentar recuperar un sistema operativo, entre tantas otras funciones que se pueden generar.

2.5.2.2. Establecer clave

Se puede ajustar que sea necesaria la introducción de una contraseña por ejemplo ya sea cada vez que se inicie la máquina o cuando se quiera ingresar al setup. Esta función es primordial para evitar los cambios innecesarios por parte de usuarios que no dispongan de la contraseña o realizar cambios indebidos por descuido.

2.5.2.3. Ajustes diversos

Dependen estos ajustes de la tarjeta madre y es así como se pueden encontrar opciones de la memoria caché. Por ejemplo se puede habilitar o deshabilitar la memoria caché interna del procesador, hacer que la *BIOS* tenga una transferencia de los segmentos de la caché a la memoria principal y otras funciones que estarán más detalladas en los manuales de la tarjeta madre.

2.5.3. Ajustes *PCI* / *PNP*

A esta categoría se debe de recurrir para poder especificar los parámetros de los dispositivos que estén presentes en el bus *PCI* y los dispositivos que tengan la capacidad de *PNP*.

2.5.3.1. Especificación de *PNP*

Como se indicó en el *BIOS PLUG AND PLAY*, este es un término que se aplica tanto al sistema operativo como a algunos *ROM BIOS* y deja que la configuración de dispositivos *hardware* sea automáticamente realizada por la *BIOS* o el sistema operativo para así poder eliminar conflictos con entre direcciones *I/O*, *DMA'S* o *IRQ'S*. Deje que esta esté habilitada para no tener que hacer la configuración de nuevos dispositivos y evitar conflictos con nuevos dispositivos.

2.5.3.2. Manejo de memoria

En el manejo de memoria se ajustan los tamaños de memoria reservada o bloques de memoria para dispositivos que la requieran. También se especifica, qué direcciones de memoria se deben de asignar a los bloques que con anterioridad se le han asignado al dispositivo.

2.5.3.3. Adaptador primario de gráficos

Este indica si el adaptador primario de gráficos es utilizado por el bus *PCI* o el *AGP* y a partir de esta lista es que se deberá ajustarse para que el despliegue de la información sea la correcta.

2.5.4. Ajustes de dispositivos periféricos

Categoría que incluye todos los parámetros ajustables a los dispositivos periféricos que se tengan conectados al sistema. Trata de los puertos serial, paralelo, infrarrojo, además de la habilitación del LAN o la función de USB para utilización en DOS, entre otras que variarán dependiendo una vez más del fabricante.

2.5.4.1. Ajustes FDC

Al habilitar o deshabilitar esta función se podrá disponer la forma en que la interfase del *floppy* esté configurada. Se puede utilizar para ocultar la unidad al sistema sin tener que desconectarla de la tarjeta madre.

2.5.4.2. Puerto serial

Con estos ajustes se habilita o deshabilita el COM1 además de que se asigna su dirección, para más información del puerto serial consulte la sección 2.3.8 donde la configuración del puerto serial se trata detalladamente.

2.5.4.3. Puerto Ir

Se puede contar en algunas tarjetas con el puerto infrarrojo y en esta categoría usted puede seleccionar el protocolo que utilizará para la comunicación, entre las opciones que se tienen están el IrDA y la ASKIR.

2.5.4.4. Puerto paralelo

Utilice esta categoría para habilitar o deshabilitar el puerto LPT1 y asignarle una dirección. Normalmente este tendrá la dirección 378h, consulte la sección 2.3.8 donde puede encontrar información más detallada.

2.5.4.5. Dirección

Asigna la dirección que utiliza el puerto, también habilita este puerto o lo deshabilita según sea requerido por el usuario.

2.5.4.5.1. Modo

Las opciones en este apartado son cuatro y ellas son SPP, ECP, EPP y ECP+EPP. Refiérase a la sección 2.3.8 que trata del puerto paralelo para despejar dudas de lo que cada una de estas opciones presenta.

2.5.4.5.2. IRQ

Acá se asigna la *IRQ* que tendrá el puerto y entre sus opciones se nos dan los valores 5 ó 7, usualmente la 7 es para el LPT1.

2.5.4.5.3. DMA

Se utiliza para la asignación de la *DMA* al puerto paralelo, entre las opciones están 0, 1 y 3. Para más información puede referirse a la sección del puerto paralelo, la sección 2.3.8.

2.5.4.6. Puerto de juegos

Con está se habilitará el puerto de 15 pines que se utiliza para algunos joysticks que facilitan el control de los juegos que se quieran. Estos son más cómodos para utilizar al no tener que utilizar el teclado y parar dañándolo.

2.5.4.7. Canales *PCI IDE*

Con esta función se podrá disponer de la habilitación o deshabilitación de los dispositivos que se tengan conectados a los canales *IDE*, para poder ocultar los dispositivos en un canal sin tener que desconectarlo físicamente.

2.5.4.8. LAN

En las tarjetas madres que traen el conector LAN incorporado esta función permite el habilitarlo o deshabilitarlo.

Todos estos ajustes se pueden consultar en las imágenes que agregué en el apéndice, en este incluyo la colocación de *brackets*, tarjeta madre en el chasis y otras imágenes que no incluí en esta parte ya que al ser tantos incisos es más cómodo encontrarlos todos en una misma parte.

3. CARACTERÍSTICAS DE DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los distintos fabricantes de los equipos cuentan con pruebas de verificación para el *hardware* y usted puede consultar los manuales que se incluían para aprovechar estas funciones. Cuando usted tenga dudas respecto del funcionamiento de cierto dispositivo, estas pruebas le serán de gran ayuda para encontrar la fuente de error. Los siguientes apartados se desarrollarán de forma general para que se tenga una idea de los procesos que se deben ejecutar para utilizar estos. En la práctica encontré que la mayoría del equipo con el que trabajaría era del fabricante Compaq, así que como ejemplos se pondrá lo que se tendría que hacer con el equipo de esta marca.

3.1. Pruebas de diagnóstico de la computadora

Es recomendable el crear un diskette de arranque para poder contar con las pruebas de diagnóstico. Este permite comprobar e inspeccionar el *hardware* con el que se cuente, sin que intervenga el sistema operativo. Entre las ventajas que brindan estos diskettes está la función de restauración en caso de que se diera una falla grave en el sistema.

3.2. Creación de un diskette de pruebas de diagnósticos

Para la creación de un diskette se podrán tener las opciones de que sea uno de arranque y otro que se ejecute con el sistema operativo. Con estos diskettes será más fácil el disponer de información que le indicará problemas existentes.

3.2.1. Basado en DOS

Generalmente en el mismo disco duro se encuentra una carpeta que incluye herramientas de diagnóstico, entre éstas hay archivos ejecutables que le darán la opción de un diskette de arranque. Por ejemplo para las Compaq, se ingresa a la carpeta C:\DIAGDISK\PDIAG\ se inserta un disco formateado y en blanco a la unidad A y se ejecuta el archivo MAKEDISK.BAT.

3.2.2. Basado en Windows

Para este tipo de diskette se ingresa al centro de ayuda del que se disponga por parte del fabricante luego siga las instrucciones que se darán. Por ejemplo se hace clic en el inicio, ingrese al centro de ayuda Compaq y seleccione crear disco de pruebas de diagnóstico. Siguiendo las instrucciones se llegará a tener la herramienta de diagnóstico.

3.3. Comprobación de la computadora

La comprobación de la computadora se hace luego de instalar dispositivos nuevos por si se diera problema al no reconocer el dispositivo o que su funcionamiento no fuera el correcto. Entre estas comprobaciones se tienen las pruebas de diagnóstico rápidas y las automáticas.

Las del primer tipo son las que cuentan con el menor número de mensaje por la forma general de las pruebas que se realizan en los dispositivos, si se diera la aparición de algún error este se indica hasta el final. Las pruebas automáticas ejecutan la supervisión de cada dispositivo con mensajes mínimos, se puede seleccionar en estos cuantas veces se da la comprobación como también si se tiene que interrumpir la prueba si se dan errores.

3.3.1. Mensajes de error

Durante el POST se pueden originar errores; estos le serán indicados en la pantalla, por el parpadeo de los LED o por medio de señales acústicas. Para cada error se cuenta con un código y hay tabla que especifican estos. En los anexos incluyo las tablas de los mensajes de error para las marcas que encontré en el Ministerio.

3.3.1.1. Códigos de error

Los mensajes de error que se pueden dar dependen totalmente del número de bips que se escuchen y a la vez del fabricante del equipo. Esta información se detalla en la documentación que acompaña a la computadora. Si no dispone de esta, puede bajarla del website del fabricante y consultarla para tener certeza de lo que origina el error. En los anexos agregué los códigos de las marcas de equipo con las que me encontré en la práctica.

3.3.2. Seguridad con contraseñas y restauración de CMOS

Si varias personas utilizan el mismo equipo es muy probable que alguien curioso quiera hacer cambio a las configuraciones que se tienen almacenadas del equipo, estas son las que detallé en la sección de configuraciones CMOS.

Para evitar cualquier cambio accidental o mal intencionado se tiene la opción para poder dar protección a estas mediante la habilitación de una contraseña para configuración o contraseña de arranque. Cuando se establece cualquiera de estas contraseñas cualquier usuario puede obtener acceso a toda la información solamente si ingresa la contraseña adecuada.

3.3.2.1. Cómo restaurar el puente de la contraseña

Si olvida la contraseña que ha fijado ya sea de arranque o de configuración, se puede borrar esta de dos formas: restaurando el puente de la contraseña y borrando la *CMOS*. Para que si luego lo necesita le ingrese una contraseña nueva.

3.3.2.2. Cómo borrar y restaurar la *CMOS*

En general las configuraciones del equipo como se ha presentado con anterioridad están almacenadas en el chip *CMOS*. Si es necesario eliminar esta información por que se presentó algún conflicto grave en el que se requiere de las configuraciones que se incluyen como estándar para que luego en base de estas se puedan hacer cambios o ampliaciones en la configuración.

Para que toda la información almacenada por el *CMOS* de la computadora como lo son contraseñas y configuraciones sea borrada se debe de seguir los pasos que indica el fabricante. En general son dos las formas por las que se puede alterar esa información. La primera es por medio de un botón de *CMOS*, que como lo sugiere su nombre al ser presionado, se restaurarán los valores *CMOS* a los predeterminados por la fábrica. De esta forma se perderá información personalizada como lo son contraseñas, números de recurso y configuraciones especiales.

La otra forma es por medio de la reubicación de un puente en los pines requeridos. Usualmente son tres los pines que se encargan de esta función, entre dos de estos se tiene el puente. Para el cambio, ubique el puente de tal manera que se tenga la otra combinación. De esta forma se habrá borrado el contenido de la *CMOS*.

3.4. Solución de problemas

Los equipos de cómputo pueden tener una gran diversidad de fuentes de error y estos pueden deberse a cambios no adecuados en el setup o problemas por dispositivos defectuosos, otros que se dan por opciones incorrectas en el *software*. Es así como se tendría que recurrir a un documento que le indique el error específico que desea reparar, esta pequeña lista que propongo es de los problemas que tienen una buena ubicación en el ranking de ocurrencias y es para eliminar errores debido al descuido o por el mismo uso y no una lista definitiva de reparación de todos los problemas. La convención que seguiré es la de detallar la posible causa del problema y su solución de manera que se abarque un párrafo para ambos. Para estos problemas puede encontrar figuras en el apéndice que complementan lo escrito.

3.4.1. Cómo resolver problemas menores

Es posible que se tenga errores que no requieren mayor destreza técnica o conocimiento avanzado, entre los problemas que se encuentran de manera habitual tenemos los siguientes:

- La computadora no enciende: Entre las posibles causas de este problema se puede destacar que la computadora no está conectada a la alimentación, o que los cables estén desconectados o insertados de manera incorrecta. Los pasos para rectificar estos son intuitivos.
- La computadora no se apaga cuando se oprime el botón de energía: Esto posiblemente se deba a que el control por *software* de la fuente no es funcional. En este caso se debe mantener presionado el botón hasta que la computadora se apague.

- No se tiene la fecha y hora correctamente: Puede ser que la batería que se encuentra en la tarjeta madre necesite reemplazo. En este caso reemplácela, teniendo cuidado de respetar las polaridades de la batería.
- La computadora se apaga automáticamente: Este caso se puede dar por el bloqueo del ventilador, ocasionando temperatura excesiva en la unidad. Debe de asegurarse que no se estén bloqueando los orificios de ventilación.

3.4.2. Cómo resolver problemas de fuente de alimentación

- La computadora no enciende: Lo primero sería revisar que los cables de alimentación estén de forma correcta. Puede ser que se haya seleccionado un voltaje de alimentación equivocado, verifique ese valor. Luego se debe de verificar que el conector de alimentación a la tarjeta madre esté insertado de manera correcta. Si esto no resuelve el problema es posible que la fuente necesite reemplazo.

3.4.3. Cómo resolver problemas de disco

- LED del *floppy* no se apaga: Este puede tener varias causas, entre las principales un diskette dañado es el primer sospechoso, luego se puede haber insertado mal o que la información que contiene está corrompida. Si el diskette no es el causante, es mejor volver a conectar la unidad cerciorándose de que todo esté correctamente configurado.

- No se encuentra la unidad: Se puede haber aflojado el cable que lo conecta a la tarjeta madre, o se ha deshabilitado el FDC en el setup. Para eliminar cada una de estas opciones haga los reajustes en los cables o habilite la función FDC.
- No se puede escribir a un diskette: Puede deberse a que este diskette no esté formateado, que no haya suficiente espacio restante, o este protegido contra escritura. Formatee el diskette, cerciórese del espacio que ocupa el archivo que desea copiar o quite la protección contra escritura para desechar estas posibles causas.

3.4.4. Cómo resolver problemas de unidades de disco

- Error detectado en el disco duro: Puede deberse a sectores dañados o que el disco ha fallado. Para la resolución de este problema haga uso de una utilidad para ubicar y bloquear el acceso a sectores defectuosos. Puede ser necesario incluso el tener que formatear la unidad.
- No se encuentra la unidad: Puede ser que estén flojos los cables de alimentación y de datos, para eliminar esta fuente verifique el estado de la conexión de estos. Además puede deberse a que no se reconoció automáticamente por el sistema. Para que sea reconocido, ingrese al administrador de dispositivos cerciórese de que el disco no aparece resaltado en amarillo, o busque cambios en el *hardware* y actualice el controlador.

3.4.5. Cómo resolver problemas de pantalla

- No se despliega nada en la pantalla: Puede ser que el monitor esté apagado o que los conectores de alimentación y de señal no estén insertados de forma correcta. Otra causa puede ser que los controles de brillo y contraste estén en los valores incorrectos, cambie entonces la posición de estos. Además se pudo haber cambiado la resolución a un valor que no es soportado por la pantalla, para este no acepte los cambios y regrese a la configuración anterior.

3.4.6. Cómo resolver problemas de audio

- No hay sonido alguno: Es posible que se haya deshabilitado los sonidos. Para habilitarlos nuevamente ingrese al panel de control seleccione los dispositivos de audio y deshabilite el cheque que está contiguo a la leyenda donde dice silencio.

3.4.7. Cómo resolver problemas de impresora

- No se puede imprimir: Lo que puede ocurrir es que no esté conectada a la alimentación o al puerto necesario. Verifique que ambos cables estén de la forma correcta. También se puede haber tenido instalado un controlador no adecuado para la impresora. En este caso instale el controlador que sea el más adecuado y vuelva a intentar.
- Se imprime información confusa: Esto puede deberse a un controlador que no sea el adecuado o que se haya dañado. De igual forma que el primer apartado lo recomendable sería instalar nuevamente el controlador de la impresora para poder imprimir.

3.4.8. Cómo resolver problemas de instalación de *hardware*

- Dispositivo no reconocido: Los problemas más sencillos en este caso serían los conectores mal insertados, cerciórese del estado de estos. Si ese no fuera el problema, ejecute el asistente para agregar *hardware* que se encuentra en el panel de control, siga las instrucciones que se le indicarán; tenga a mano los discos instaladores del dispositivo. También puede deberse a que no se aceptó los cambios en configuración. Para corregir esto, reinicie la computadora y acepte los cambios y utilice los discos que se incluyen con el *hardware*.

3.4.9. Cómo resolver problemas de red

- El controlador de red no detecta el regulador de red: Este regulador puede estar desactivado. Para corregirlo ejecute la configuración de la computadora y active el regulador de red.
- El indicador de enlace no parpadea: No se detectó una red activa, esto lo puede sortear verificando el cableado y equipo de red para asegurarse de que estén conectados de manera adecuada. También puede deberse a un controlador no adecuado. Es necesario entonces reinstalar los controladores de red, antes de todo esto cerciórese del estado de la red.
- Se informa de que existe una falla: El cable no está conectado adecuadamente, asegúrese de que el cable esté adecuadamente insertado en el conector de red y de que el otro extremo del cable también lo esté, de ser necesario vuelva a conectarlos.

3.4.10. Cómo resolver problemas de la memoria

- El sistema no arranca después de agregar más memoria: Puede deberse a un problema en el módulo de memoria, en este caso se debe de encajar de la forma correcta o reemplazar por un dispositivo con el estándar adecuado para su computadora, sea DIMM o DDR por ejemplo.
- No hay memoria: Es posible que la configuración de la memoria no esté establecida correctamente. Use el administrador de dispositivos para verificar la configuración que se tienen de la memoria. También se puede dar este error por que no se cuenta con suficiente memoria para ejecutar la aplicación. Infórmese en la documentación de la aplicación de los requisitos mínimos con los que se debe cumplir.

3.4.11. Cómo resolver problemas de SCSI

- No se puede arrancar desde la unidad *SCSI*: Se puede deber a que la unidad *IDE* no se haya activado, para activarla ingrese al setup diríjase a la opción adecuada e inhabilite el controlador primario *IDE*.
- El sistema no arranca incluso sin el *IDE*: Se debe a que la unidad *SCSI* no está configurada correctamente, para corregir esto asegúrese de que el cableado y los puentes de la unidad estén correctamente instalados. Para arrancar una unidad *SCSI*, el número de ID de está debe ser 0.

3.4.12. Cómo resolver problemas de CD-ROM y DVD

- No se puede arrancar desde un CD o DVD: Es posible que el arranque desde el disco no esté configurado, ingrese al setup y haga que la primera unidad sea el de CD o DVD. También puede ser que el disco que esté insertado no sea de arranque, en este caso inserte el disco de arranque adecuado. Y también puede ser que no se tenga el ID correcto para la unidad *SCSI*, debe de hacer que el ID sea 0.
- No se detecta la unidad: Puede haberse dado una mala conexión de los cables de la unidad o no haberse configurado correctamente. Para corregir esto, verifique el estado de los cables o instale el controlador nuevamente.
- No se puede expulsar el disco: Se puede haber insertado incorrectamente en la unidad, en este caso apague el sistema e inserte un clip por el orificio de expulsión de emergencia y empuje firmemente. Saque lentamente la bandeja de la unidad hasta que quede completamente extendida y quite el disco.

3.4.13. Cómo resolver problemas de *software*

En la mayoría de los problemas que se originan por utilizar el *software*, las causas pueden ser dirigidas a tres grupos predominantes de error, estos son: mala instalación o configuración del *software*, no se cuenta con la memoria suficiente para ejecutar la aplicación y existen conflictos entre aplicaciones. Estas fuentes de error pueden corregirse reinstalando los programas que den problemas, agregar más memoria de la necesaria y desinstalar aplicaciones conflictivas.

4. ADMINISTRACIÓN DEL SOFTWARE Y CUENTAS DE USUARIO

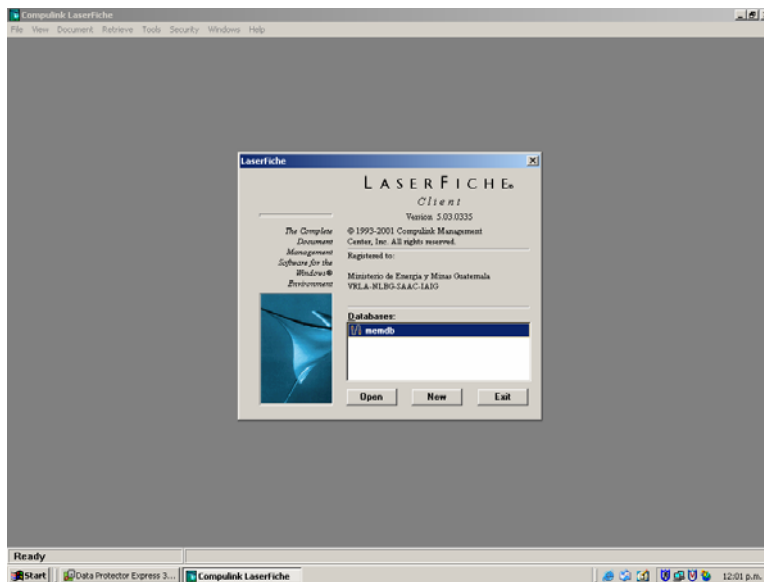
Es de fundamental importancia en la utilización del equipo de cómputo, el contar con una administración adecuada del *software* que se tenga instalado en la máquina así como el tipo de cuenta que utiliza el usuario. Esto debido a las diversas tareas que serán permitidas y las que serán denegadas. En los siguientes apartados se proporciona una mirada a algunas de las más usuales.

4.1. Administración del *software* y aprovechamiento de licencias

Con el *software* con el que se cuenta en el Ministerio se realiza una gran diversidad de tareas. Estas incluyen la elaboración de documentos que son imprescindibles en cualquier oficina. Para esto se tiene los programas que forman parte del paquete de Microsoft Office. Con estos se generan las hojas de cálculo para análisis y cálculos con la información, bases de datos para controlar y administrar información, presentaciones para las diapositivas que se despliegan en sesiones, documentos como cartas, informes, agenda electrónica. Además para el almacenamiento de archivos que se van generando en las distintas etapas de los trámites en las divisiones se cuenta con el *software* Laserfiche, que proporciona una forma ordenada y conveniente para conservar una gran cantidad de archivos. En esta misma línea se cuenta también con el programa Fullcontrol que es una herramienta que facilita un control riguroso en el proceso que llevan los expedientes que se trabajan en el Ministerio.

En áreas que requieren del manejo de información geográfica se tiene el programa ArcGis con el cual se hacen los despliegues necesarios de información para que se añada la facilidad de resaltar información de forma gráfica a un mapa, y se resalte lo que se requiere analizar. De los programas más especializados con que se cuenta, está el Geographix con el cual se realizan análisis geológicos que requieren de una *PC* con gran cantidad de memoria *RAM*, disco duro y velocidad de procesamiento. En la figura 43 se tiene la pantalla de inicio de uno de los programas que utiliza el MEM.

Figura 43. Pantalla inicial de Laser Fiche



4.1.1. Información del *software* en el equipo

La obtención de la información del *software* que se encontró en los equipos, sirvió para que el Departamento de Informática corroborara con el registro de licencias que se han adquirido, que el *software* estuviese registrado y que también fuera el requerido por el usuario. Esto se verificó debido a las condiciones cambiantes que se pueden dar tanto en los equipos como en los usuarios.

4.1.1.1. *Software* necesario

El *software* necesario y de cierta forma básico en el equipo son los siguientes: el paquete de programas Microsoft Office, que en las oficinas de la actualidad es un estándar. Con este se realizan la mayoría de tareas que van desde cartas hasta hojas de cálculo. Además el *software* antivirus para que se proteja al equipo de tantas amenazas que se dan con el manejo de archivos en gran cantidad y de diversas fuentes. Para algunos usuarios se tiene instalado el programa Adobe Acrobat, debido a la necesidad de generar documentos en pdf y la facilidad estos para su lectura. Esos serían los programas que tienen en común los usuarios. Para usuarios que además cuentan con aplicaciones que requieran del uso de scanners o quemadoras de CD se cuenta con los programas para que se trabaje adecuadamente. Así como la instalación de impresoras que se requieran para que se tenga la opción de publicar los archivos que se necesiten en publicaciones.

4.1.1.2. Software innecesario

Todo aquel *software* que estuviera fuera del que se requería para realizar el trabajo del usuario, fue reportado al Departamento de Informática. Así es que se efectuarían los cambios necesarios, para evitar conflictos no solo con licencias para programas que no son autorizados sino que interfieren con el correcto funcionamiento del equipo. Por ejemplo con usuarios que tuvieran una gran cantidad de programas instalados y con un gran porcentaje de disco duro utilizado son grandes candidatos al fallo o a la pérdida de información.

4.2. Administración de tipo de cuenta

Con los distintos tipos de cuentas que se pueden crear para un usuario, se le otorgan privilegios que le serán de ayuda a la hora de instalar un programa o nuevo *hardware*, acceder a funciones que están limitadas a administradores como por ejemplo la creación de cuentas de usuario, modificar archivos y cambiar la configuración del sistema, o leer archivos de otros usuarios. Como de esto se encarga Informática, las cuentas de usuario no tienen todos los privilegios de la cuenta de un administrador.

4.2.1.1. Permisos y accesos a carpetas, archivos e impresoras

Para acceder a uno de estos recursos, el usuario debe de tener los permisos necesarios en su cuenta. Caso contrario no podrá utilizar los anteriormente mencionados, esto también lo lleva a cabo Informática según sea requerido por el usuario.

4.2.1.2. Crear carpeta compartida

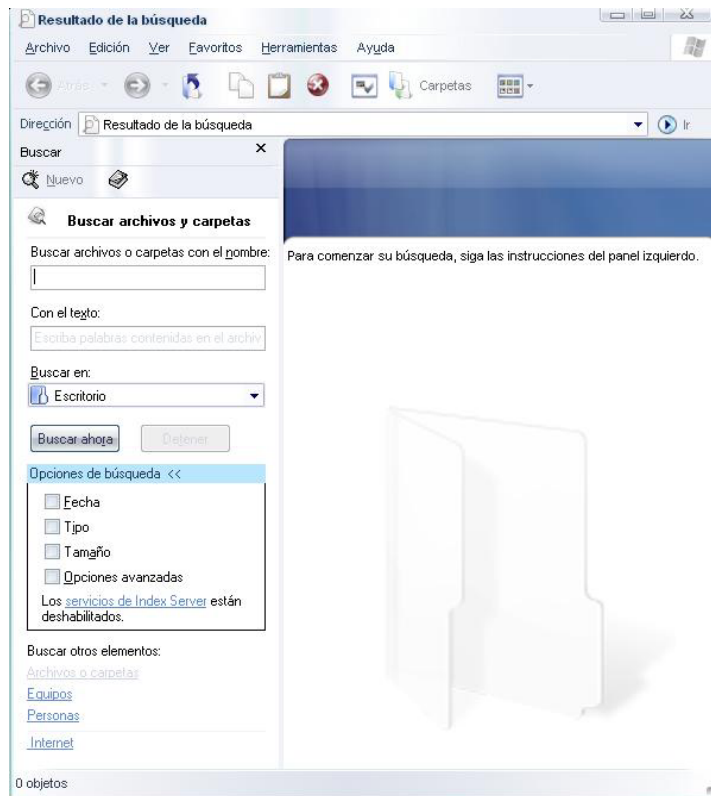
Para que varios usuarios puedan acceder a la información que se quisiera compartir, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Busque la carpeta o unidad que quiere compartir.
2. Haga clic con el botón secundario del mouse en la carpeta o unidad y, a continuación, haga clic en Compartir y seguridad.
3. En la ficha Compartir, haga clic en Compartir esta carpeta.
4. Para cambiar el nombre de recurso compartido de la carpeta o unidad compartida, escriba un nuevo nombre en el cuadro Nombre del recurso compartido. El nuevo nombre es el que verán las demás personas cuando se conecten con esta carpeta o unidad compartida. El nombre real de la carpeta o la unidad de origen no cambia.
5. Para agregar un comentario acerca de la carpeta o unidad compartida, escriba el texto en el cuadro Comentario.
6. Para limitar el número de personas que pueden conectar simultáneamente con la carpeta o unidad compartida, haga clic en Permitir bajo Límite de usuarios y, después, escriba el número de usuarios.
7. Para configurar los permisos del recurso compartido en la carpeta o unidad compartida, haga clic en Permisos. Para compartir carpetas y unidades, debe iniciar una sesión como miembro de uno de los grupos: administradores, operadores de servidores o usuarios avanzados.
8. Finalmente haga clic en Aceptar.

4.2.1.3. Buscar archivos y carpetas

Para la búsqueda de archivos que se necesitaran, la forma más fácil es por medio de la tecla F3, luego de presionar esta se desplegará una pantalla y se podrá indicar las especificaciones del archivo. En la figura 44 se da las opciones para la búsqueda de un archivo.

Figura 44. Cuadro de diálogo para una búsqueda



Con la pantalla anterior se podrá indicar el nombre, tipo de extensión por ejemplo si es un mp3 o txt, así como otras características que se pueden agregar para refinar más la búsqueda.

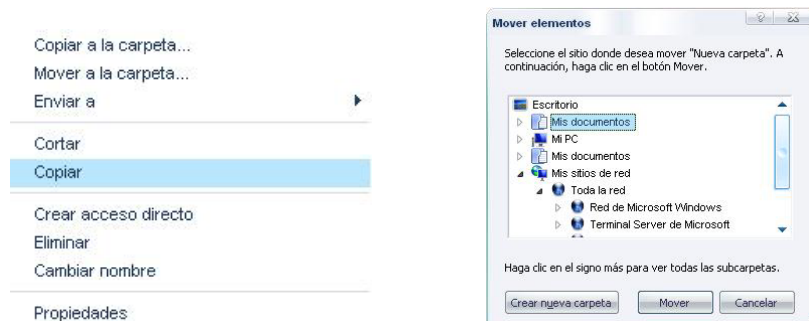
4.2.1.4. Cambiar el nombre de archivos y carpetas

Para cambiar el nombre de una carpeta o archivo se debe de hacer clic sobre el archivo, luego se debe presionar la tecla F2 para que así se tenga la opción de comenzar a renombrar. También se puede hacer un clic sobre el archivo, esperar un instante y luego hacer nuevamente clic, para que así se pueda ingresar un nuevo nombre.

4.2.1.5. Copiar y mover archivos y carpetas

Para poder copiar o mover un archivo o una carpeta se debe de seleccionar lo que se quiera copiar o mover, luego se hace un clic derecho para que del menú que se despliega se pueda seleccionar la opción que necesite, en la figura 45 se tiene el ejemplo de ambas operaciones.

Figura 45. Cuadros para copiar y mover archivos



En cualquier caso, también se puede recurrir a la opción que se presenta en la barra de herramientas, haga clic sobre el archivo que se quisiera copiar o mover. La barra de herramientas a su vez nos ayuda en otras tareas.

4.2.1.6. Trabajar con archivos y carpetas de uso frecuente

Cuando se tienen programas y documentos que se utilicen con gran frecuencia, se puede crear un acceso directo para que así se pueda abrir rápidamente el programa o documento. Una vez creado, el acceso directo aparece como un icono. El icono de acceso directo tiene una flecha pequeña en la esquina inferior izquierda. Un acceso directo le permite abrir un archivo o una carpeta desde una ubicación mucho más cómoda. Dando por ejemplo acceso directo desde el escritorio a una unidad de CD o desde el menú de inicio a un archivo. Un acceso directo no cambia la ubicación de un archivo, simplemente apunta a un archivo o recurso de su equipo o de un servidor de red. En la figura 46 aparece el cuadro de dialogo por el que se crea un acceso directo, al seguir las instrucciones se crea uno de estos.

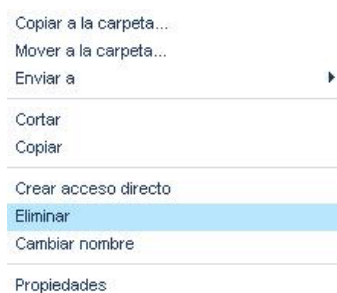
Figura 46. Cuadro para la creación de un acceso directo



4.2.1.7. Eliminar archivos y carpetas

Al igual que para la creación de archivos o carpetas, la eliminación se hace de forma fácil. Solamente se debe de seleccionar haciendo clic sobre lo que se quiera eliminar, luego con un clic derecho seleccione eliminar. Con esto se hace que lo eliminado vaya a la papelera de reciclaje. Si está seguro de que se quiera eliminar totalmente el archivo, elimínelo también de la papelera de reciclaje. También puede arrastrar el archivo directamente a la papelera. En la figura 47 se puede apreciar el menú que para la eliminación de los archivos o carpetas.

Figura 47. Cuadro para la eliminación de archivos



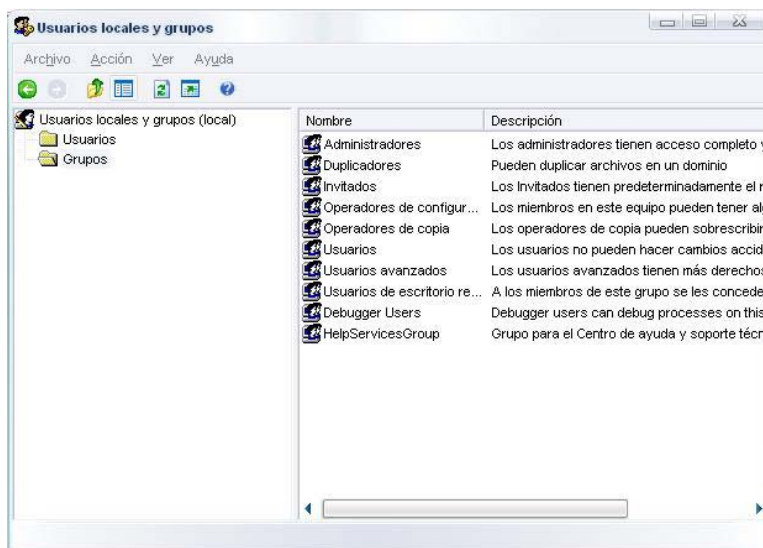
4.2.1.8. Acceder a impresoras

Para acceder a impresoras que se tengan instaladas en el equipo o disponibles por medio de una red, al querer imprimir le aparecerá en el cuadro de dialogo la opción de búsqueda de impresora. Con esta búsqueda usted puede seleccionar la impresora en la que quiera que se procese el documento cuando se tenga más de una impresora en su equipo. También se puede buscar las impresoras que estén disponibles en la red. Para ver las configuraciones que se dan en impresoras en red, consulte el capítulo 5 que trata de fundamentos de red.

4.2.2. Especificación del grupo de usuario

El grupo al cual se agregue la cuenta de usuario definirán controles para planes de seguridad tales como derechos de usuario y planes de auditoria. Esta selección se da por medio del administrador de usuarios, que se puede apreciar en la figura 48.

Figura 48. Clasificación de los distintos tipos de usuarios



4.2.2.1. Administrador

Los administradores tienen acceso completo y sin restricciones al equipo o dominio. Este tipo de cuenta es la utilizada por la persona que administra la configuración general de las estaciones de trabajo. El usuario administrador controla todos los aspectos del equipo.

Con ello no tienen limitación alguna para la utilización del equipo, en el caso del Ministerio los usuarios más frecuentes para este tipo de cuenta son de Informática para realizar cualquier arreglo o modificación en el equipo de un usuario.

4.2.2.2. Usuarios avanzados

Los usuarios avanzados tienen más derechos administrativos con algunas restricciones. De este modo, pueden ejecutar aplicaciones heredadas junto con aplicaciones certificadas. Así este tipo de usuario puede crear cuentas de usuario y grupos, modificar y eliminar dichas cuentas de usuario y grupos.

4.2.2.3. Usuarios

Los usuarios no pueden hacer cambios accidentales o intencionados en el sistema. Pueden ejecutar aplicaciones certificadas pero no la mayoría de las heredadas. Puede crear grupos, modificar o eliminar esos grupos y conceder a cualquier cuenta de usuario la pertenencia a esos grupos.

4.2.2.4. Invitados

Un usuario invitado puede crear archivos y eliminar esos archivos, así como leer archivos cuya lectura autorizó expresamente el administrador para este tipo de usuarios. La cuenta de invitado es útil para que los usuarios ocasionales puedan iniciar una sesión en el equipo y tengan un nivel de acceso limitado. Los invitados tienen predeterminadamente el mismo acceso que los miembros del grupo usuarios, excepto la cuenta invitado que tiene más restricciones.

4.3. Corrección de problemas en el *software*

Los problemas que se encontraron en el *software* y las soluciones que se le dieron serán detalladas en el capítulo 8, donde aparecen los porcentajes de problemas en *hardware* y *software*. Entre los problemas más usuales que se dieron tenemos los que se presentan debido a la instalación limitada de un programa. Esto se da cuando el usuario requiere de funciones que no se instalaron y se necesita de los discos de instalación para agregar esas funciones. También se dieron de forma muy frecuente errores por configuración en las opciones de los programas, como por ejemplo cuando se deshabilita una función como el número de archivos que se deben de desplegar en la lista de archivos recientes, entre tantos otros.

4.3.1. Instalación de programas ausentes

Este apartado no fue tan recurrente, ya que el *software* que se requiere en el equipo ya estaba instalado. En los casos que se requería de la instalación de programas y el de mayor ocurrencia fueron la reinstalación de los controladores de impresoras que presentaban conflicto y herramientas que se podían instalar desde una carpeta de actualizaciones y servicio que se tiene en un servidor del Ministerio. En los casos que se necesitara específicamente de un programa, se alertaba a informática para que ellos asignaran y dieran la autorización para instalar el *software* que se requería.

4.3.1.1. Requisitos del sistema

En este requisito es donde se debe de verificar que la *PC* a la que se vaya a instalar el programa cuente con las especificaciones arriba de las mínimas que el programa exigiera. Entre los apartados que se deben de verificar se tienen: la memoria *RAM* con la que se cuente, el procesador que tenga el equipo y el espacio de disco duro con que se disponga. En este caso son muy cambiantes, ya que algunas aplicaciones tendrán como requisito contar con la cantidad de 64 MB que es una cantidad muy baja o por el contrario tener por lo menos 512 MB de *RAM*. Como esto es muy dependiente de la aplicación se debe de tener en cuenta lo que la documentación del *software* indique.

4.3.2. Corrección del *software* presente

La corrección que se dio al *software*, en los casos menos dificultosos fue la verificación de opciones dentro del mismo programa. Esto se presentó en ocasiones en las que el usuario hacía la pregunta de un comportamiento en específico al trabajar con el programa. Y en el cual no era necesario el contar con disco de instalación.

4.3.3. Reinstalación de programas o sistema operativo dañado

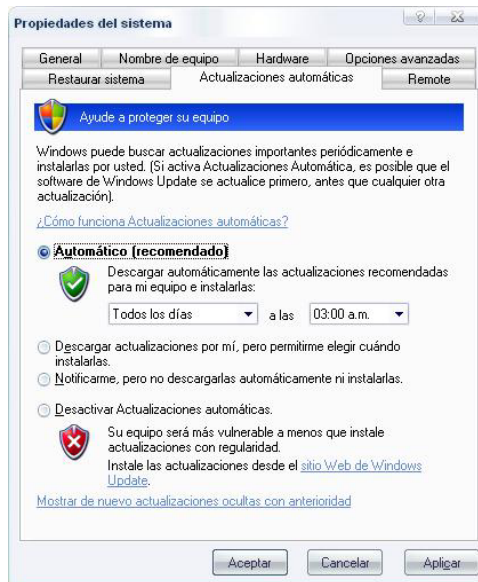
Hubo un número muy reducido de unidades que sí requerían de la reinstalación de programas que no representó problema alguno, ya que solo se decía a Informática cual era el problema y se procedía a la instalación del programa nuevamente. También se dio el caso de unidades igualmente en número muy reducido que presentaban daños en el sistema operativo y la única solución era el reinstalar nuevamente el sistema operativo.

En esos casos sí era necesario el llevar el equipo al Departamento de Informática y hacer al instalación. Fueron casos muy raros ya que en un gran porcentaje los problemas que se presentaban se solucionaban en la visita al usuario.

4.4. Verificación de Actualizaciones

La opción de las actualizaciones que se obtienen por medio de Internet, tienen como ventaja que son puestas por el fabricante del *software* para corregir problemas previos, o quebrar vulnerabilidades que se descubren luego. Estas actualizaciones se pueden configurar para que se obtengan automáticamente y sólo se indique al usuario que ya están listas para su instalación. Las actualizaciones que se hacen de forma diaria en el equipo del Ministerio son las del *software* antivirus, le siguen en frecuencia las del sistema operativo y las de programas varios. Esto es también una forma de aprovechar el apoyo que se obtiene del fabricante. Para poder contar con la posibilidad de que las instalaciones de actualizaciones se den, se debe de verificar que estén configuradas de forma automática.

Figura 49. Cuadro para la configuración de actualizaciones



Por ejemplo en la figura 49 se tiene la configuración para las actualizaciones del sistema operativo de una *PC*.

5. FUNDAMENTOS DE RED

5.1. Configuración de equipo para uso en red

Cuando se cuenta con una gran cantidad de usuarios, por ejemplo todos los que forman parte del Ministerio, el contar con una red no es solamente para que se pueda tener acceso a Internet como lo pensaría una gran mayoría; la red facilita una gran variedad de servicios que agregan rapidez al movimiento de grandes cantidades de información.

Vistazo a una red

Por medio de una red podemos conectar varias computadoras para que así se pueda compartir la información de archivos, programas y recursos como impresoras o módems.

Se puede dividir a la red en dos categorías que son: *hardware* de red y *software* de red. La arquitectura de una red está conformada de sus componentes físicos, *software* para la interfase y los protocolos necesarios para contar con una comunicación confiable entre computadoras o estaciones de trabajo.

La información es enviada por la red como bits y bytes que han sido manejados de tal forma que puedan ser reutilizados en el otro extremo.

Para poder enviar la información por la red primero se debe de dividir en segmentos, estos cuentan con un encabezado y un trailer. Estos dos últimos son conocidos como cuadros y la unidad completa se llama paquete. Los paquetes de información se envían de forma independiente a través de la red. En el lado del receptor se remueven los encabezados y trailers, para que así la información de los distintos paquetes sea reensamblada y se pueda disponer de ella. Se puede citar como analogía el envío de una computadora a un lugar, echemos un vistazo: primero la computadora (o información) se desarma y se empaqueta en varias cajas que van señaladas con sus etiquetas de dirección (encabezados y trailers). Luego cuando llegan la cajas, los componentes (segmentos de información) se desempaquetan y se reensamblan para formar nuevamente la computadora. Mientras se están enviando los componentes, la computadora (información) no puede funcionar como tal, al llegar a su destino se remueve el empaquetado y la computadora es reensamblada y se puede utilizar.

Las tarjetas de red son las encargadas de empaquetar la información y luego desempaquetarla tanto en la computadora que envía como en la que la recibe. Existen dos formas del manejo de red: una es la de la red peer-to-peer en la cual cada individuo se encarga de su propia seguridad y recursos, la otra es la red cliente-servidor en la cual el encargado es un servidor. Estas se conocen normalmente como grupos de trabajo y dominios respectivamente.

5.2. Cambios en el *hardware* de red

Entre el *hardware* con el que nos encontramos en las redes tenemos lo siguiente: el adaptador de red que se conoce como NIC que es la que provee la conexión directa con la red. Este adaptador de red puede ser un puerto LAN incorporado, una tarjeta inalámbrica o un dispositivo externo que se pueda conectar a un puerto, por ejemplo al puerto USB. Así es como una *PC* o una laptop se pueden conectar a la red. Este es el *hardware* que necesitan las computadoras para conectarse a la red, pero para que la red opere se necesita también de otros dispositivos. Entre estos dispositivos nos encontramos con los hubs, bridges, routers y gateways. El primero de los mencionados anteriormente provee una ubicación centralizada para la conexión de las computadoras en una red tipo estrella. Los cuatro restantes son equipos que conectan una red con otra, cada uno desempeña una tarea ligeramente distinta cuando se comunican las redes. La figura 50 muestra una red.

Figura 50. Vista a una red



5.3. Conexión de equipos

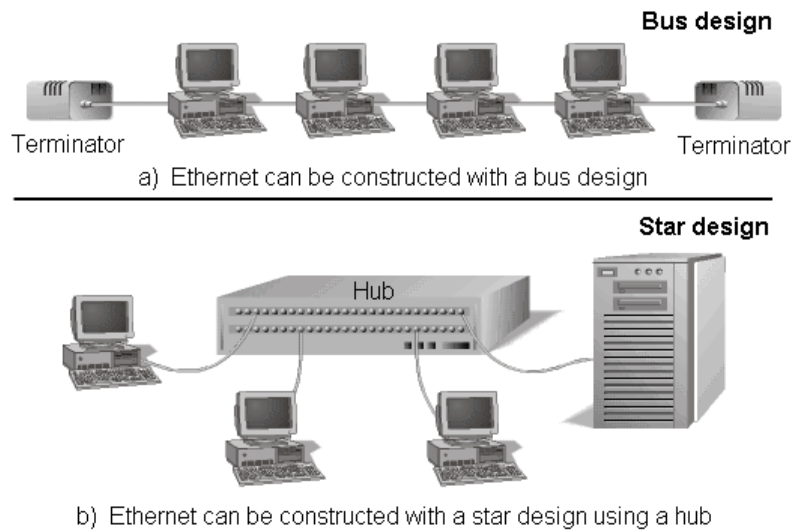
En la práctica me encontré que las formas de conexión que se utilizan en el MEM son por medio de cable e inalámbrica, a continuación detallo cada una de estas formas de conexión.

ETHERNET

Esta es la topología de red más utilizada en la actualidad, recordemos que la topología es el arreglo o forma que se utiliza para la conexión física de las PC's. El ethernet puede ser configurado ya sea en topología de bus o estrella.

La topología de bus conecta a cada equipo en una línea sin un punto centralizado de conexión. La topología de estrella utiliza un hub, el dispositivo por el cual se cuenta con una ubicación centralizada para la conexión. Este tipo de arreglo se convirtió en el más utilizado debido a la facilidad de su cableado y de mantenimiento. La gran ventaja es que si falla la conexión de un equipo esta no afecta a los demás equipos presentes, contrario a la topología de bus. En el arreglo de estrella, algunos hubs son llamados inteligentes ya que pueden monitorear la red y reportar los errores y problemas. Con estos se puede entonces detectar equipos con problemas sin afectar el resto de la red. En el Ministerio la red en su totalidad se da por este tipo de conexión. En la figura 51 se ve el detalle de cada una de las posibles topologías.

Figura 51. Topología de red

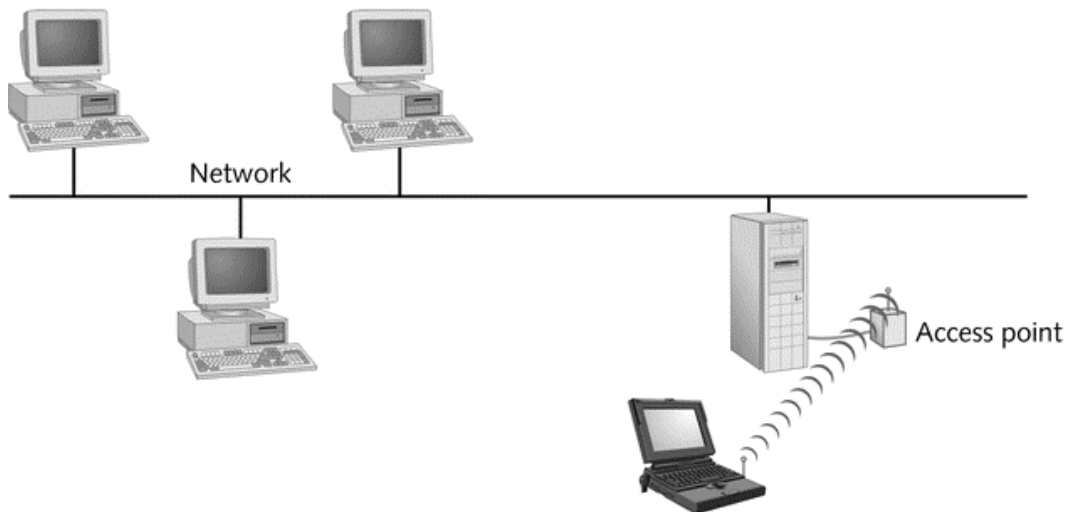


Fuente: CompTIA (USA), 2006

WIRELESS LAN

La tecnología *WLAN* como su nombre lo indica, utiliza ondas electromagnéticas o infrarrojos para sustituir a los cables que pueden resultar molestos y problemáticos. La conexión se da por medio de un adaptador inalámbrico que incluye una antena o un fototransistor para enviar y recibir las señales. Las *WLANs* son populares en lugares en los que el cablear resulta difícil, por ejemplo en un edificio histórico o en lugares donde se tienen a usuarios en movimiento constante como por ejemplo en un campus universitario. Los dispositivos inalámbricos por ejemplo una palm, se pueden comunicar directamente a una *PC*. Una *PC* necesita de un punto de acceso para conectarse a la red. Los puntos de acceso son ubicados de tal forma que cada *PC* pueda acceder al menos a uno en el área en que se tiene cobertura, en la figura 52 se detalla este tipo de conexión.

Figura 52. Red inalámbrica



Fuente: CompTIA (USA), 2006

El primer estándar que rigió las especificaciones *WLAN* fue el IEEE 802.11 publicado en 1990.

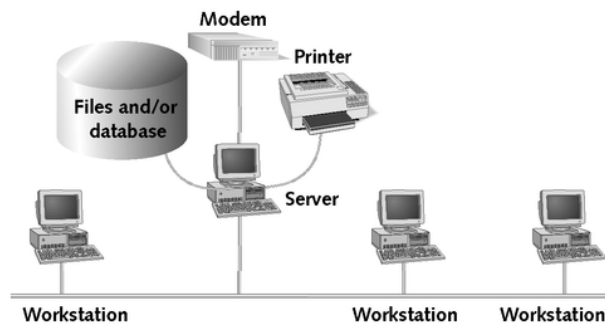
En la actualidad la mayoría de dispositivos operan bajo el 802.11b de 1999 que se conocen como WIFI, otras de las tecnologías inalámbricas con gran auge en estos momentos es el bluetooth. Se cuenta además con los estándares 802.11a y 802.11g. El 802.11a opera a 5 GHz banda SHF, ve limitada su operación a unos 50 metros pero gana en velocidad y no tiene problemas de interferencia ocasionados por teléfonos inalámbricos, hornos microonda o dispositivos *bluetooth*. El 802.11g no está del todo difundido y como ventaja tiene su velocidad y al igual que el 802.11a será compatible con los dispositivos que operen el 802.11b. Se tienen ventajas muy obvias por las conexiones inalámbricas pero estas también presentan desventajas.

Entre las desventajas que se presentan tenemos que la red tiende a ser más lenta comparada con una conexión que cuente con cables especialmente cuando hay una gran actividad. También una desventaja importante es la seguridad, ya que una persona que cuente con un equipo receptor puede interceptar transmisiones inalámbricas. Para evitar este tipo de interceptación se puede asegurar por medio del estándar WPA y de una filtración de direcciones MAC, en las cuales solo se permita las de las tarjetas que se desee que utilicen el AP además de utilizar la encriptación de la información. En la práctica me encontré que en algunos Departamentos se tiene este tipo de conexión a la red además para el equipo móvil con el que se cuenta.

Servidor dedicado

Un servidor dedicado es el que contiene las aplicaciones de *software* así como información, para que esta sea compartida con los clientes o estaciones de trabajo que se incluyan y se conoce también como red cliente/servidor. La aplicación por la cual el cliente utiliza información del servidor es llamada front end. La aplicación en el servidor que procesa los requerimientos del cliente se conoce como back end. La figura 53 nos describe este tipo de servidor.

Figura 53. Servidor dedicado



Fuente: CompTIA (USA), 2006

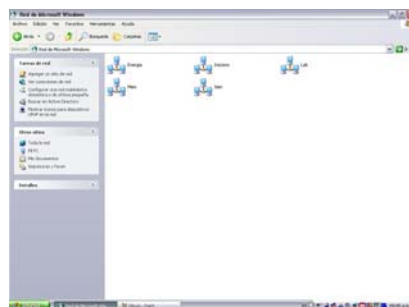
Las redes de servidor dedicado, se pueden utilizar de dos formas. La primera de estas es cuando el procesamiento se hace totalmente por el front end y el servidor se ocupa solamente de almacenar la información, en este caso el procesamiento puede ser muy lento debido a la gran interacción entre cliente servidor que se requiere. El otro caso es el ambiente cliente/servidor puro, en el cual el front end le da la información necesaria al back end y este efectúa las operaciones. Cuando termina con todo, el back end le envía el resultado al cliente. Este método ocasiona menor tráfico en la red y es considerado una forma de aprovechar mejor la red.

Este tipo de servicio es conocido como *software* middleware. Este tipo de red la encontré en el Ministerio para las aplicaciones de un *software* que especializado como el llamado Geographix, Laserfiche y ArcGis.

5.4. Uso compartido de archivos y carpetas

Este procedimiento se da frecuentemente cuando se necesita que solamente ciertos usuarios accedan a información, la figura 54 muestra el acceso a la red.

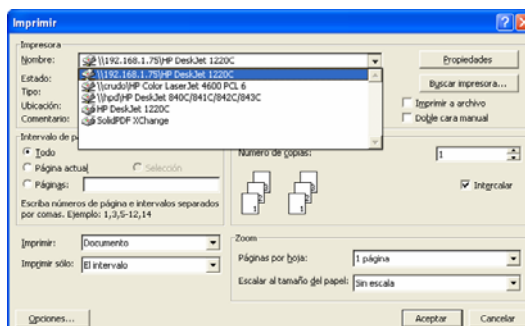
Figura 54. Acceso a equipos en red



5.5. Conexión a las impresoras de red

En un dominio es muy importante el contar con una gran variedad de impresoras y no tener que depender de unas cuantas impresoras. Ya que de esta manera si una de las impresoras de un grupo falla, se cuenta con otras alternativas para poder suplir esta falta. Por eso se tiene la opción de la conexión de impresoras a la red. Para poder utilizar esta conexión de impresoras en red se debe de ingresar al menú de impresoras en el panel de control. Luego seleccione agregar una impresora, con esto se tendrá acceso a un asistente que le detallará paso a paso lo que debe de realizar para disponer de la impresora en la red. Otra forma es que la impresora ya esté instalada en su equipo, siempre en el menú de impresoras en el panel de control haga clic derecho sobre la impresora que quiere compartir y elija la opción compartir. Con esta opción se cuenta también con la posibilidad de compartir controladores adicionales para que no se tengan que buscar estos si se cuenta con versiones diferentes de sistema operativo entre los usuarios. La figura 55 nos da una lista de impresoras.

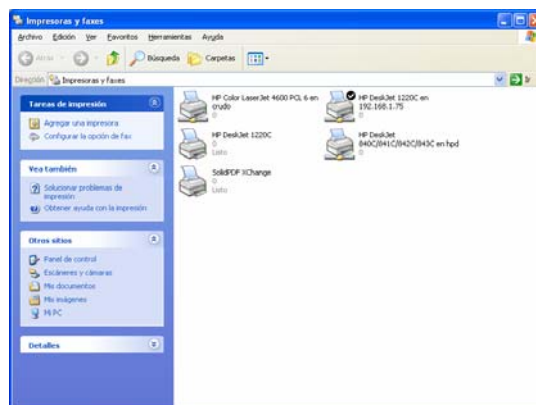
Figura 55. Selección de una impresora en red



5.6. Uso compartido de impresora

Para utilizar las impresoras que ya han sido compartidas se tiene que acceder al menú en el cual se le despliegan las impresora que puede utilizar. Luego realice una búsqueda en las impresoras que están en red. Seleccione la que necesite y su trabajo será impreso. La figura 56 muestra algunas impresoras.

Figura 56. Acceso a impresoras compartidas



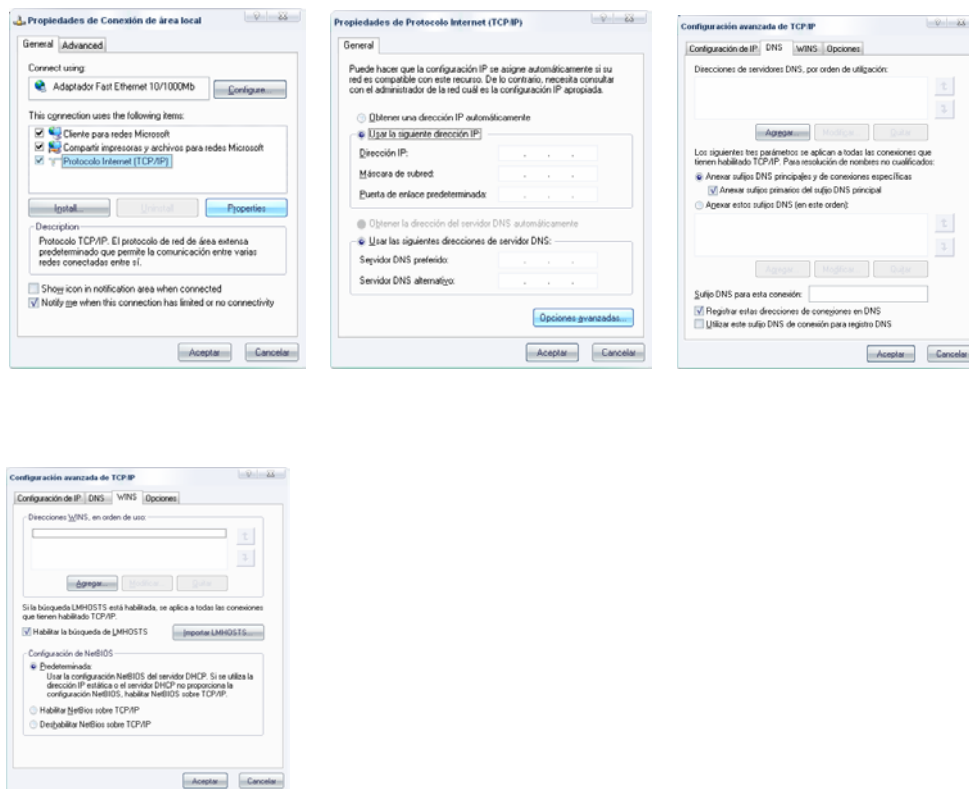
5.7. Conexión a Internet

Para que se tenga acceso a Internet debe de tener un protocolo TCP/IP instalado y activado; en este protocolo se tiene todas las configuraciones que se necesitan para conectarse a otras redes. Para la configuración de estos parámetros ya debe contar con una conexión de red. Acceda a las propiedades de esta conexión.

En las propiedades del protocolo TCP/IP debe de ingresar una serie de valores que le permitirán acceder a este servicio; estos valores indicarán la dirección IP, servidor DNS, servicios WINS. Pero esto es para conexiones que se den en equipos en dominios. No se preocupe para la configuración de conexión domestica solamente debe estar seleccionada la opción por la que se obtiene todos estos datos automáticamente.

La figura 57 le guiara en lo que debe de realizar para los ajustes.

Figura 57. Distintos cuadros para configuración de parámetros TCP/IP



6. CONEXIÓN A LA RED

Para la conexión a una red el equipo debe tener configurados una serie de parámetros que se inician con la selección del adaptador de red que se está utilizando, a esto se agregan protocolos y servicios que definirán totalmente el asunto que da origen a este capítulo.

Para empezar es de recordar que una red puede ser de dos tipos: LAN o WAN, una red LAN es aquella que se encuentra en un solo edificio o en edificios adyacentes, con nodos conectados por cables como su nombre lo indica es una red de área local. Mientras que una WAN es aquel tipo de red que abarca un área geográfica mayor y en este caso sus nodos están conectados por métodos distintos a los cables, por ejemplo las señales microonda.

6.1. Detección y selección de adaptadores de red

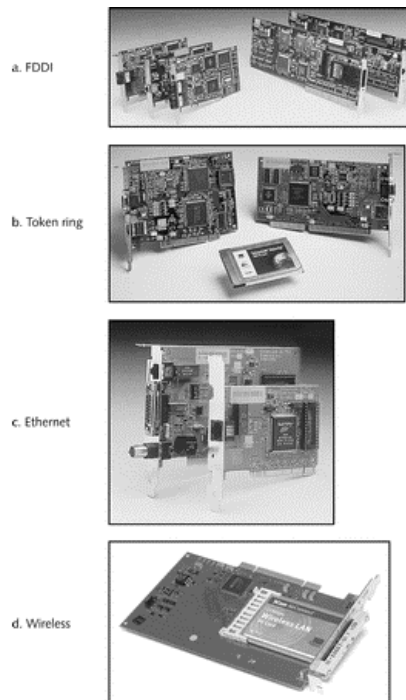
Cuáles controladores de dispositivos y qué firmware de las tarjetas de red operan en la capa de datos y en la capa física está determinado por las disposiciones físicas que originaron la red. Las cuatro formas más conocidas de las disposiciones físicas son: Ethernet, Token Ring, WLAN y FDDI.

De éstas solamente me encontré en la práctica con la primera y la tercera, así es que con estas se darán los ejemplos. Cada tipo de estas tiene sus ventajas y desventajas.

6.2. Configuración de adaptadores de red

Un adaptador de red o NIC que se agrega a la tarjeta madre es el que nos proporciona el puerto o puertos en el caso de que utilizara cables o una antena en el caso inalámbrico para conectarnos a una red; a la vez se encarga de la comunicación y los protocolos para la *PC*. En la actualidad también está la opción de poder conectar la NIC a algún puerto como un USB por ejemplo, para disponer de sus funciones de una manera más práctica. Por medio de una NIC se puede trabajar en cualquiera de las cuatro disposiciones físicas de la red que describí en el inciso anterior. Para eso debemos tener el tipo adecuado de NIC para la disposición física de la red porque no podríamos conectarnos a una WLAN o LAN con una NIC para ethernet por ejemplo. La figura 58 muestra los distintos tipos de NIC que hay.

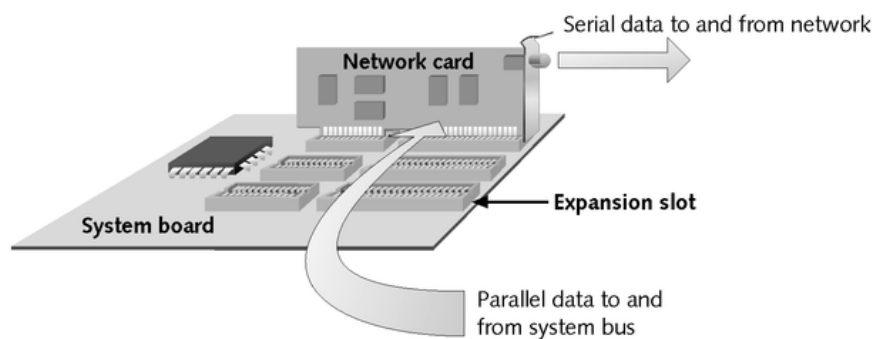
Figura 58. Distintos tipos de tarjetas de red



Fuente: CompTIA (USA), 2006

El tipo de red que se tenga en uso le es indiferente al *software* de aplicación que pueda utilizarse en la red, esta transparencia es debida a que los únicos que precisan de la información del tipo de red son los adaptadores de red y sus controladores. Un adaptador de red envía y recibe datos del bus del sistema de forma paralela; la información que el adaptador envía y recibe de la red se da de forma paralela. En la figura 59 se puede apreciar este proceso.

Figura 59. Proceso que realiza la tarjeta de red

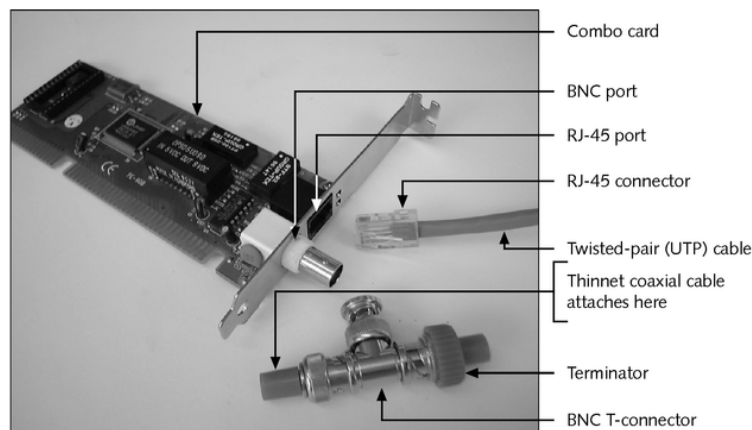


Fuente: CompTIA (USA), 2006

La tarjeta es la responsable de convertir la información que transmite a una señal que sea la apropiada para la red, por ejemplo una tarjeta ethernet convierte el nivel de voltaje de la información de la computadora a un nivel de voltaje que se maneja en el cable de red. El componente que lleva a cabo la conversión es el conocido como transceiver. Cuando la tarjeta cuenta con más de un puerto el número de transceivers será igual al número de puertos. Las redes tienen como forma de identificación de los nodos, una dirección que el fabricante de la tarjeta almacena en esta que se conoce como dirección MAC, esta dirección está formada por un número hexadecimal de 6 bytes y no debe haber dos tarjetas con la misma dirección.

Cuando se necesita una tarjeta de red se debe tener en cuenta tres cosas importantes: La velocidad y tipo de red en la que operará, por ejemplo si es una 100BaseT Ethernet con ancho de banda de 100 MHz, token ring, FDDI o una WLAN. La otra es el tipo de cable que se utilizará, por ejemplo si es coaxial, fibra óptica o UTP; este parámetro no se tiene en las WLAN. Y finalmente el tipo de ranura a la que se insertará, siendo las posibles *PCI*, *ISA* o de las tarjetas que se insertan en puertos USB.

Figura 60. Tarjeta combo



Fuente: CompTIA (USA), 2006

6.3. Selección de los protocolos de red

Cuando ya se cuenta con un adaptador de red el siguiente paso es la configuración de los programas que le permitan intercambiar información entre equipos, estos programas son conocidos como protocolos y entre los más comunes tenemos los que a continuación se describen. Si la conexión a la red se da por medio de un *MODEM*, el protocolo que lo gobierna es el PPP, que es el protocolo de punto a punto y es el más utilizado en esta categoría.

El protocolo TCP/IP es el que se utiliza en Internet, LAN, MAN, WAN y en intranets. Es un conjunto que proporciona comunicación a través de redes interconectadas.

El protocolo IPX/SPX es el que se utiliza en LANs Novell, se ve mucho en redes NetWare.

El otro protocolo existente es el NetBEUI, utilizado en redes LAN pequeñas; además en este nivel se tienen otras alternativas como el XNS, DECnet, VINES y el AppleTalk para computadoras Apple y Macintosh.

Las capas superiores en el modelo de redes también utilizan protocolos para comunicarse con los servicios de sus contrapartes en el nodo receptor de una red. Por ejemplo cuando se envía un e-mail, este utiliza el protocolo SMTP que opera en la capa de sesión. Al llegar al servidor del destinatario se pueden utilizar dos protocolos para entregar el mensaje, ya sea el POP3 o IMAP4. La *World Wide Web* utiliza en protocolo HTTP, para la transferencia de archivos por Internet se tiene el FTP y los discos de red utilizan el protocolo NFS.

6.4. Selección de los servicios de red

Las capas más superiores del modelo OSI son la de aplicación y de presentación, los usuarios acceden a algunos de estos componentes de forma directa y otros son diseñados para ser interfases entre la red y el *software* de aplicación. Algunas de las aplicaciones más conocidas y que se dan en estos niveles son las siguientes:

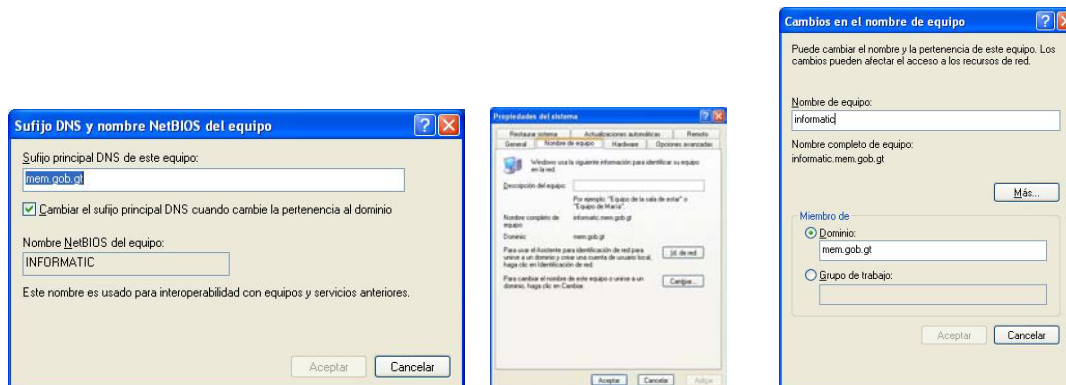
- *Web Browser*, que es el acceso primario a Internet.
- *Chat rooms*, que permiten la comunicación interactiva entre varias personas por Internet.

- *E-mail*, permite el correo electrónico a través de Internet.
- *FTP*, que sirve para la transferencia de archivos de una computadora a otra.
- Telnet, por esta se obtiene una consola de sesión en una computadora remota.
- Servicios de impresión, por medio de estos es que se puede contar con impresoras compartidas en la red.
- Unidad en red, es el espacio en el disco duro de una computadora en la red que está disponible como unidad lógica o virtual para una computadora remota.

6.5. Unión a un grupo de trabajo o a un dominio

A continuación detallo como se puede adicionar a un grupo de trabajo, por medio de los siguientes cuadros de dialogo de la figura 61.

Figura 61. Distintos cuadros para configuración de un grupo de trabajo



7. VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS

Además de la *PC* se tiene un gran número de dispositivos que se pueden agregar al equipo para extender las funciones que se pueden realizar, entre los equipos más usuales tenemos los siguientes.

7.1. Impresoras

Los tipos más comunes en la actualidad de impresoras con las que se pueden obtener copias de documentos en papel son los siguientes: impresoras láser, impresoras de inyección de tinta y las impresoras matriciales. A continuación se tiene una vista a cada uno de estos tipos.

7.1.1. Láser

Este tipo de impresoras se pueden encontrar en las formas de equipos pequeños para uso personal o para la impresión de grandes cantidades de documentos como se dan para las que trabajan en red. En este tipo de impresora se da la interacción de tres tipos de tecnologías, que son mecánicas, eléctricas y ópticas. Son clasificadas por dos parámetros de velocidad de operación que tienen, el primero el tiempo en segundos que tarda en imprimir la primera página y el otro el número de páginas que puede imprimir por minuto.

A veces se da que la impresora es muy lenta, lo cual puede deberse a que se tiene muy poco espacio en el disco duro ya que este tipo de impresoras requiere de espacio en el disco duro para manejar los trabajos de impresión, el la figura 62 se tiene una impresora láser.

Figura 62. Impresora láser

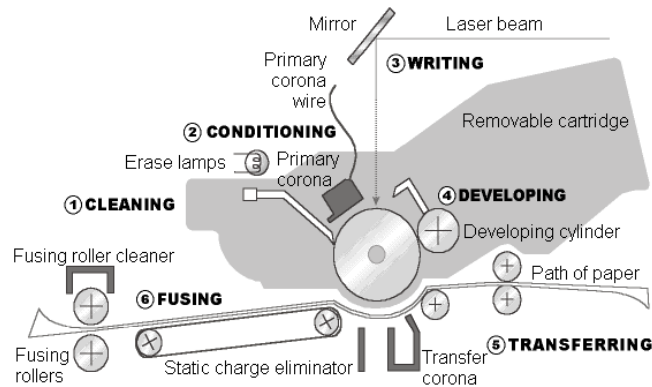


Fuente: CompTIA (USA), 2006

Cómo opera

Las impresoras láser operan al incluir un líquido llamado toner en un rodillo eléctricamente cargado que va girando, al hacer esto el toner se deposita en el papel a medida que tanto el papel como el cilindro se mueven a la misma velocidad. La figura 63 muestra los pasos de los que consta el proceso de impresión.

Figura 63. Pasos para la impresión

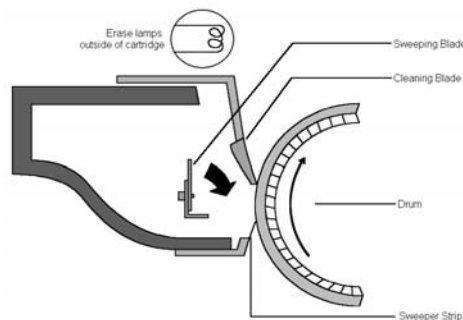


Fuente: CompTIA (USA), 2006

Limpieza

La limpieza inicia con el barrido del tambor para que así se elimine toner que haya quedado de impresiones anteriores. Luego se tiene la neutralización de cargas residuales por medio de lámparas, así ya no se tiene ni toner residual ni cargas que pueden afectar la impresión, en la figura 64 se tiene el proceso.

Figura 64. Proceso de limpieza

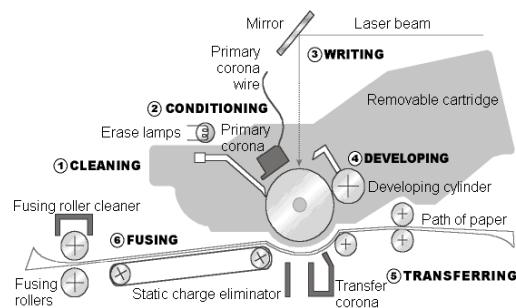


Fuente: CompTIA (USA), 2006

Acondicionado

El acondicionado se da al aplicar una carga uniforme en el tambor, al aplicar -600 V. Se tiene un dispositivo directamente arriba del tambor para que regule la carga, dándose a sí la uniformidad deseada; la figura 65 lo describe.

Figura 65. Proceso de acondicionado

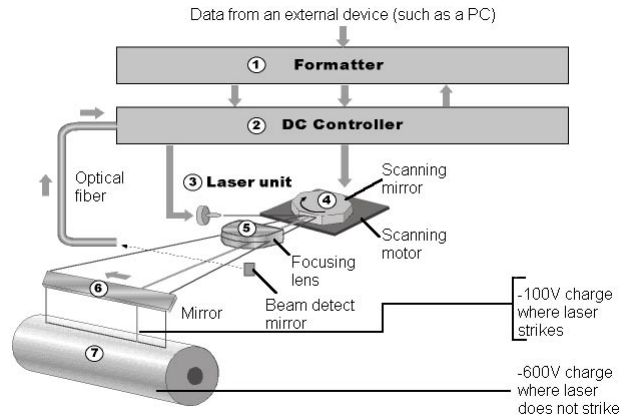


Fuente: CompTIA (USA), 2006

Escritura

La escritura se origina en el remover la carga aplicada en la etapa anterior de las porciones donde se requiera imprimir. Esto se da por medio de espejos controlados que reflejan haces láser al tambor que tienen el patrón de la imagen deseada. Este es el primer paso para la transferencia de datos entre la PC y la impresora. La figura 66 nos da la muestra del proceso.

Figura 66. Proceso de escritura



Fuente: CompTIA (USA), 2006

Luego al recibir la información de la *PC*, intervienen controladores de corriente continua para la unidad láser. Se hace funcionar el haz del láser y se dirige a un espejo que realiza un escaneo de la imagen. Este espejo está compuesto de ocho unidades, que giran en el sentido de las agujas del reloj.

A medida que van girando el haz hace un barrido en toda la longitud del tambor. Luego el haz reflejado, se enfoca por medio de un lente hacia un espejo que a su vez lo refleja a una ranura que tiene el cartucho y el tambor. Se tiene sincronía entre el motor del tambor y el motor de escaneo para que así el haz complete una línea a lo largo del tambor. Por ejemplo para una impresora con una resolución de 300 dpi, el haz realiza 300 líneas de escaneo por pulgada de circunferencia del tambor. El haz es constantemente encendido o apagado para que así se tengan puntos que conformarán lo que se desea imprimir. El barrido lineal y a lo largo de la circunferencia tendrán el mismo número de puntos, por lo que una pulgada cuadrada contará con 90000 puntos. Donde el haz impacta se da una descarga de los -600 V que se habían aplicado en la etapa de acondicionamiento a -100 V.

El toner entonces no permanecerá en el área con mayor carga. Para sincronizar la salida de los datos a la línea de escaneo, se cuenta con un espejo que detecta el haz. Esto lo hace reflejando el haz a una fibra óptica. La luz viaja a través de la fibra hacia un controlador que convierte esa señal a una señal eléctrica que es utilizada para la sincronización, esta señal además se utiliza para el diagnóstico de problemas en los motores del láser y de escaneo. Al completarse el proceso de escritura, el área del tambor tendrá la imagen en las regiones que han sufrido el cambio de carga a los -100 V.

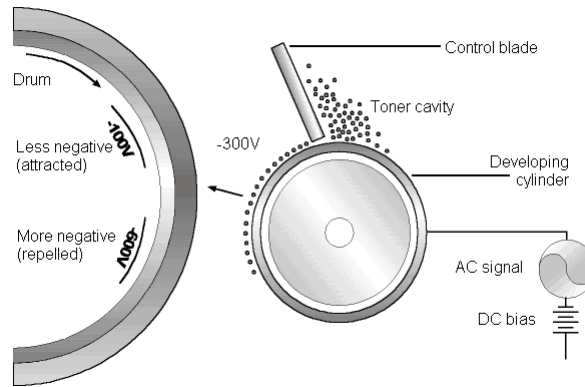
Desarrollo

En esta etapa se aplica el toner a las áreas con -100 V, y se da por el siguiente subproceso. La transferencia del toner del cilindro del cartucho al tambor se da a medida que rotan, el cilindro que tiene la capa de toner que es una resina negra unida con metal. El toner está adherido a la superficie del cilindro por la fuerza magnética de un imán. El toner en la superficie del cilindro tiene a su vez una carga de entre -200 V y -500 V, con este nivel se siente entonces atraído por los -100 V que tiene el tambor en las áreas que serán impresas. En las otras áreas el toner es repelido, así es como entonces el toner se aferra a las áreas en las cuales el haz del láser hizo el patrón y se ve repelido de donde no hubo cambio en la carga.

Cuando se ajusta la densidad de impresión en una impresora lo que se hace es un cambio en la carga aplicada al tambor, así cuando se tiene mayor carga se atrae más toner para que así se tenga una impresión con mayor definición.

La figura 67 tiene el proceso que se da en el desarrollo.

Figura 67. Proceso de desarrollo

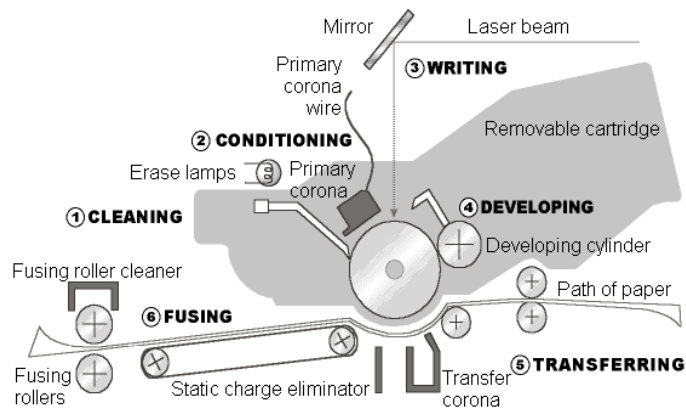


Fuente: CompTIA (USA), 2006

Transferencia

En esta etapa se da carga positiva al papel, para que así el toner sea finalmente atraído a la superficie de este donde quedará para delinear los contornos de lo que se imprimió. Para evitar que el papel se adhiriera al tambor, se tiene un eliminador de carga estática ya que si esto no se hiciera el papel inevitablemente lo haría. La figura 68 lo detalla.

Figura 68. Proceso de transferencia



Fuente: CompTIA (USA), 2006

Fusionado

Este último paso hace que el toner se una definitivamente con el papel. Hasta este punto el toner solamente reside en el papel. Para que se una definitivamente se tienen rollos que aplican tanto presión como calor al papel, así el toner se derrite y se presiona contra el papel. La impresora constantemente verifica la temperatura en estos rollos, ya que si se excede de cierto valor se apaga automáticamente.

7.1.2. Inyección de tinta

Este tipo de impresoras no tiene la misma calidad de impresión que una impresora láser pero debido a su tamaño reducido y su bajo costo son de gran aceptación. Puede utilizar papel común a diferencia de las impresoras láser que tienen papel exclusivo para su tipo. La figura 69 muestra una impresora de este tipo.

Figura 69. Impresora de tinta

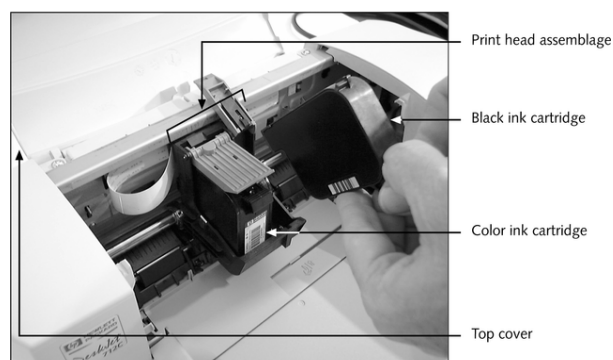


Fuente: CompTIA (USA), 2006

Hay varias formas en las que estas impresoras depositan la tinta, pero la más común es la de burbuja.

Este tipo de impresora cuenta con tubos de tinta que tienen pequeñas resistencias que hacen que la tinta eleve su temperatura hasta que empieza a hervir. La burbuja de tinta que está cargada es expulsada hacia el papel. Una impresora normalmente tiene en su cabezal de 64 a 128 agujeros que pueden liberar tinta simultáneamente. Para que esta tinta se adhiera al papel se cuenta con placas que también tienen carga y van delineando lo que se requiere imprimir. Estas impresoras tienen más de un cartucho de tinta, normalmente traen un cartucho de tinta negra y uno o tres para los colores. Es de notar que hay algunos tipos que solamente traen un cartucho a colores, y que para la impresión en negro se utiliza una combinación de los tres colores. Este tipo de impresora es la que tiene un mayor costo por impresión. Las que cuentan con más de un cartucho no tienen la limitación de tener que cambiar al mismo tiempo los cartuchos, ya que se puede por ejemplo cambiar el cartucho negro cuando aún se tiene el cartucho o cartuchos a color llenos o con un remanente de tinta. La figura 70 detalla la colocación.

Figura 70. Colocación de cartuchos



Hay una nueva generación de impresoras de este tipo, y estas dan una impresión con calidad fotográfica.

Esta calidad de impresión se logra en papeles especiales y por el aumento en la resolución de impresión. Para echar un vistazo a la historia, en el inicio se tuvo impresoras con 300 dpi mientras que las más recientes cuentan con 1400 dpi.

Este aumento en resolución también tiene sus desventajas, ya que a mayor resolución también se necesita más espacio en el disco duro para el procesamiento de información y también que la página sale casi mojada. Una tecnología que se está aplicando es la que usa varios colores de tinta para que se produzca el color deseado y así se obtenga un punto, en lugar de aplicar varias veces sobre el mismo punto las distintas tintas.

7.1.3. Matriciales

Estas son las de menor costo y calidad, y aún se encuentran debido a que se pueden obtener varias copias a la vez ya que imprimen por impacto. Estas impresoras tienen un cabezal que se mueve a lo largo del papel y cuentan con pines para realizar los puntos en la página. Los pines impactan en una cinta que a su vez impacta en el papel y así la tinta queda fija en este sin requerir de cargas como en los dos tipos anteriores. Una desventaja de este tipo de impresoras es el desgaste que sufre el cabezal, ya que cuando uno de estos se gasta es más barato el comprar una impresora nueva que el cambiar el cabezal. El calentamiento también daña al cabezal, por lo que cuando se impriman documentos extensos o se requiera de varias copias lo mejor es dejar que haya un tiempo para que el cabezal se enfríe. La figura 71 muestra este tipo de impresora.

Figura 71. Cabezal de impresora matricial



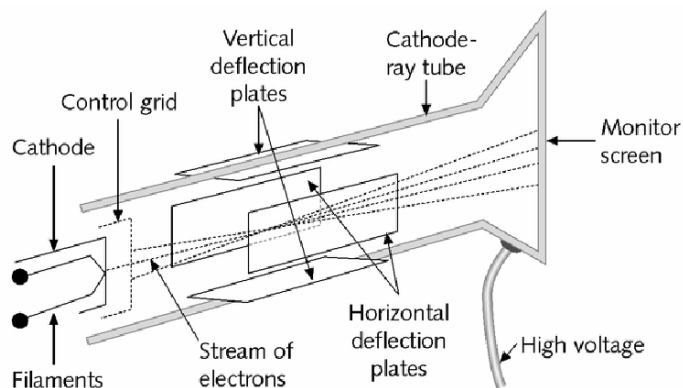
Fuente: CompTIA (USA), 2006

7.2. Monitores

Los monitores son la forma más común que se tiene para desplegar la información de una forma gráfica. Estos pueden ser de los dos tipos más comunes que son los de CRT o de tubo de rayos catódicos, como los de pantallas de televisión. Y los monitores LCD o de pantalla plana como los que tienen las laptops. Los parámetros más significativos en los monitores son el tamaño y resolución, que indicarán cuan buena será la definición de la imagen. Los monitores CRT tienen filamentos en la parte trasera de un tubo catódico. Este tubo dispara un haz de electrones a la pantalla que se encuentra al frente del tubo, por medio de placas que están alrededor del tubo se controla la dirección del haz. El haz inicia en la parte superior de la pantalla y se mueve de izquierda a derecha, realiza en su totalidad una línea; para que luego se desplace hacia abajo y realice nuevamente todo el proceso en la siguiente línea. A medida que se van formando las líneas toda la pantalla despliega la información. Este proceso se realiza a una velocidad que no es detectable para el ojo humano, por eso es que la imagen final es la que se aprecia y no todo el proceso.

Por la selección de la combinación de colores y el encendido o apagado del haz se obtiene lo que se desplegará en cada punto. El fósforo que está en el panel trasero del monitor se enciende para entonces producir colores. Una malla controla qué color será disparado, siendo las posibles combinaciones azul, verde y rojo. En la figura 72 se detalla el tubo CRT.

Figura 72. Descripción de tubo CRT



Fuente: CompTIA (USA), 2006

Tamaño de la pantalla

Este parámetro puede variar desde 15 a 21 pulgadas y este también está relacionado directamente con el precio. Los monitores de menor tamaño son recomendables para tarjetas de video de menor resolución y evidentemente para tarjetas de video más poderosas se debe de contar con un monitor de mayor tamaño para que así se tenga el mejor desempeño tanto de la tarjeta de video como del monitor. Este tamaño se refiere a la longitud de la diagonal que se tenga en la pantalla.

Resolución

Este es un indicador del número de puntos que se pueden controlar por medio de *software*, cada uno de estos puntos es conocido como píxel. Debido a la dependencia de la resolución con el *software*, esta debe ser compatible con la tarjeta de video. Las resoluciones más comunes son las de 800 por 600 pixeles y la de 1024 por 768 pixeles. Se puede alterar la resolución desde el panel de control o haciendo clic derecho sobre el escritorio y cuando se cuenta con mayor resolución también se necesita de mayor *RAM* para el video.

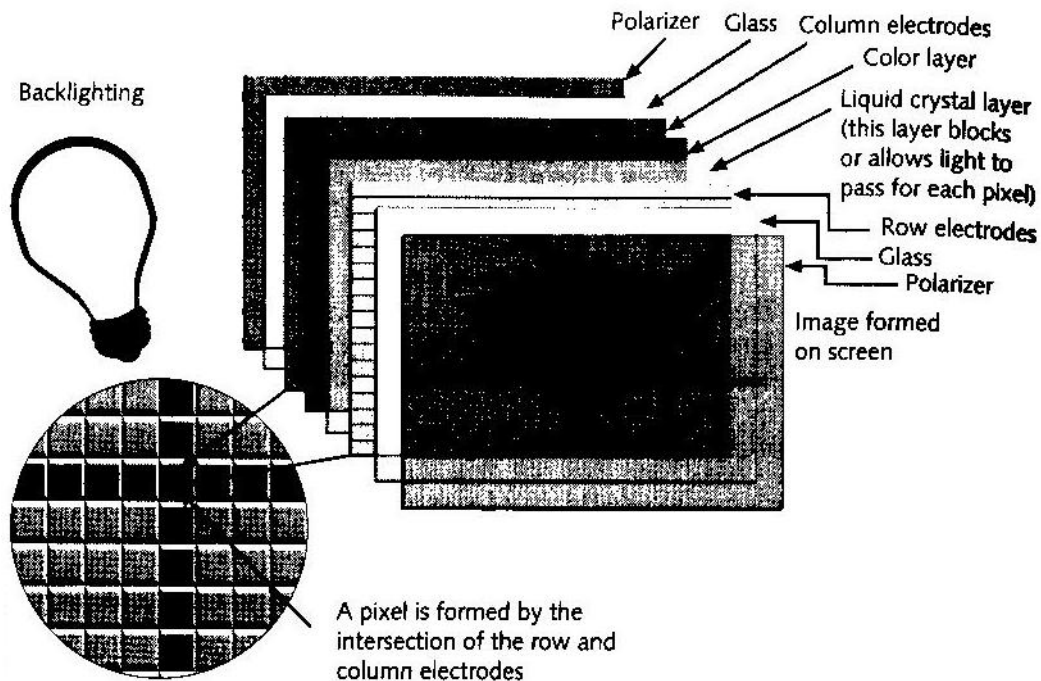
Monitores LCD

Estos están reemplazando a los monitores de CRT, ya que ocupan menor espacio son más livianos y consumen menor energía que uno de CRT. Las imágenes son producidas por medio de la utilización de un material de cristal líquido que está formado por moléculas que son polarizadas fácilmente. Físicamente está compuesto de capas, que en conjunto crean la imagen. En el centro está la capa del material de cristal líquido, próxima a esta está la capa responsable del color de la imagen.

Estas dos capas están entre dos mallas de electrodos, uno de los cuales está alineado en filas y el otro en columnas. Ambos electrodos conforman la matriz de electrodos. Cada intersección entre filas y columnas forma un píxel. Por medio de *software* se manipula cada uno de estos píxeles para que se pueda delinear la imagen. Hay capas polarizadoras entre las capas de vidrio que se encargan de rechazar la luz en áreas en las que los píxeles no estén activados.

Cuando los electrodos están activados, la luz en el panel trasero de la pantalla pasa al píxel desplegando el color de la capa que atraviesa. Hay dos tipos de pantallas LCD, las de matriz activa y las de matriz pasiva. Las del primer tipo cuentan con transistores en las intersecciones de las filas y columnas que amplifican la señal y así se tiene una mejor calidad de imagen. Mientras que las de matriz pasiva, son de menor costo pero con una imagen con menor calidad. En este tipo de pantalla se tienen dos columnas de electrodos activadas al mismo tiempo.

Figura 73. Pantalla LCD y sus capas



Fuente: CompTIA (USA), 2006

8. DIAGNÓSTICO, CORRECCIÓN E INVENTARIADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO

8.1. Descripción General

Para llevar a acabo estas tareas, se siguió un proceso en el cual se visitaba a cada uno de los Departamentos de las distintas Direcciones que conforman el MEM. Se informaba con anticipación de la visita que se estaría dando por medio de correos electrónicos que se enviaban a través del Departamento de Informática y si el usuario no contaba con este medio, la notificación se hacía por llamadas telefónicas para que los usuarios estuviesen informados de que se trabajaría en el equipo de cómputo.

Al Departamento en el cual tenía que trabajar llegaba con los implementos necesarios, siendo estos: destornilladores, pinzas, limpia contactos, kit de limpieza para unidades extraíbles, multímetro, aspiradora, químicos de limpieza, hojas de control. Se verificaban las características del *hardware* y del *software* del equipo con el objetivo de que no solamente se llegara a tener toda la información que lo describe sino que también se ejecutara cualquier ajuste que fuera necesario para que sacarle el mejor rendimiento al equipo.

8.2. Diagnóstico, corrección e inventariado del *hardware*

Las características del *hardware* que se verificaban fueron la marca del equipo, el tipo procesador y su frecuencia de operación, la cantidad de memoria *RAM* instalada, la capacidad de discos duros, unidades flexibles, lectores/grabadores de CD o DVD, si contaba con altoparlantes, impresora, scanner, discos duros externos, quemadoras de CD externas, UPS, tarjeta WLAN; en sí todo lo que conformaba el equipo.

Para el *software*, se llevo control del sistema operativo que estaba instalado, con qué versión de Microsoft Office se contaba, el nombre del equipo, la dirección IP que tenia asignada, la firma de red que disponía, si contaba con Internet, con licencia de Outlook, los programas que estaban instalados, la forma en que se conectaba el equipo a la red siendo por cable o de forma inalámbrica.

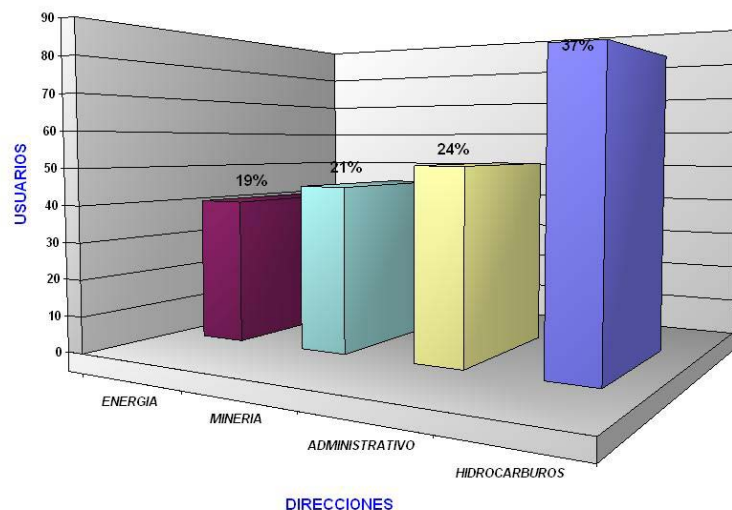
Para la obtención de todos estos parámetros, se recurría a las diversas herramientas que ofrece el sistema operativo y una de las herramientas más versátiles son aquellas que contienen por categoría la información. Estos datos se obtenían por el despliegue de información dada por las herramientas DxDiag, la ejecución de Información del sistema, *software* o directamente desde la *BIOS*, utilizando el comando ipconfig y también por inspección visual. Toda la información generada se registró en hojas de control por cada unidad, para que así al concluir con el trabajo de todo el equipo del Ministerio se elaborará una base de datos, que será de gran utilidad para el Departamento de Informática para cualquier consulta que se requiriera sea prontamente aclarada al acceder a esta. Además debido a la flexibilidad que presenta la utilización de las bases de datos se puede confeccionar cada consulta a manera de que cada informe sea único y se limite a lo que solamente se precisa en dicha oportunidad.

Teniendo entonces delineada la forma de proceder es que se empieza a detallar cada una de las distintas etapas y los resultados obtenidos al haber concluido en su totalidad lo que delimitaba el proyecto.

8.2.1. Resultados globales del *hardware*

En general la distribución del equipo de cómputo en las distintas Direcciones del Ministerio en porcentajes quedo de la siguiente manera como lo describe la figura 74:

Figura 74. Distribución del equipo de cómputo

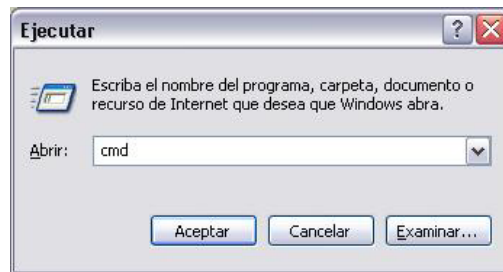


Se puede apreciar que la mayoría del equipo está asignada a la Dirección General de Hidrocarburos, con un 37%. Le sigue con un 24% la Dirección Administrativa, seguida muy de cerca por el 21% de Minería y se cierra con el 18% de la Dirección General de Energía.

La revisión del *hardware* en cada equipo fue entonces dividida en etapas para recabar información, evaluar los problemas y hacer los cambios necesarios para que se repararan.

Así es que este proceso consistía en obtener las características del *hardware* que conformaban el equipo, para esto según fuera el sistema operativo se disponía de la herramienta DXDIAG, que se puede acceder por medio del símbolo del sistema de la siguiente manera como aparece en la figura 75 y figura 76:

Figura 75. Dialogo CMD



A lo que se obtenía el siguiente despliegue:

Figura 76. Dialogo DXDIAG



Esto para que así se tomara nota de los datos del procesador, la memoria *RAM*, nombre de equipo. Si con esta herramienta algún dato no se desplegaba de la forma correcta, entonces se obtenía por medio de inspección visual, o leyendo desde las configuraciones del *SETUP*.

Se corroboraba el porcentaje de información de contenía el disco duro, según su capacidad, también que las unidades de CD y *floppy* operaran correctamente. Se utilizó para la limpieza de estas unidades un kit especial, que remueve cualquier impureza que se presente en el lente óptico o el cabezal para que así se pueda tener un correcto acceso a la información que se quiera leer del disco.

Se revisaba la barra del sistema (system tray) para verificar si se tenía algún problema relacionado con el *hardware*. Luego con el equipo apagado se procedía a remover la cubierta del case, se extraían las memorias *RAM*, se desconectaban todos cables de los componentes y se aspiraba directamente para remover cualquier partícula que pudiera ocasionar algún corto circuito en la tarjeta madre o que provocara un mal funcionamiento en cualquier otro elemento.

Seguido de esto estaba la aplicación de limpia contactos en las tarjetas de expansión, los puertos, los cables de los dispositivos de almacenamiento y donde fuera necesario; además se hacía la verificación de que todo estuviera conectado apropiadamente se encendía el equipo y se revisaba que estuvieran operando de forma adecuada los ventiladores del disipador y del case, para que así finalmente se cerrara nuevamente el equipo.

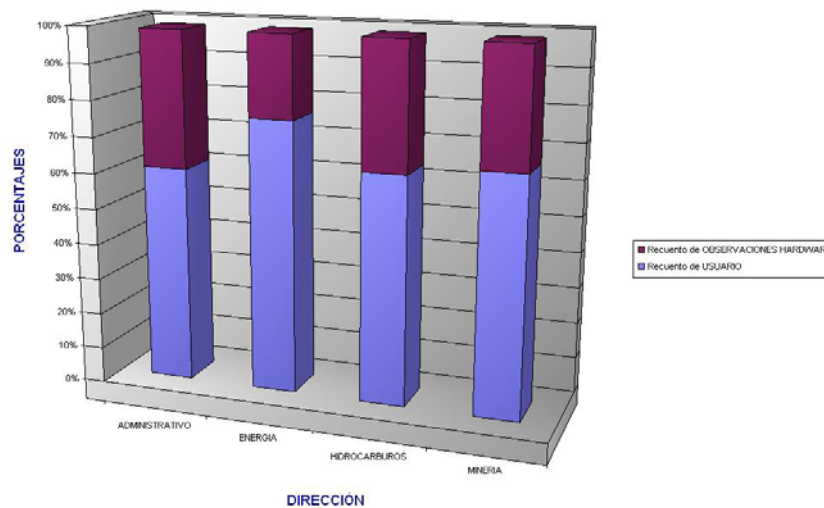
También se aplicaba al equipo un químico para remover la suciedad que se hubiese acumulado, en el monitor, el case, el mouse y el teclado.

Se verificaba como siguiente paso el administrador de dispositivos para encontrar si existía algún conflicto con dispositivos no reconocidos o con controladores no adecuados, que no permitían el aprovechamiento al máximo del equipo.

8.2.2. Problemas encontrados en el *hardware*

Los resultados que se obtuvieron en la parte del *hardware* reflejan que un buen porcentaje del equipo no presentan problemas en este apartado, ya que por Dirección los porcentajes oscilan entre el 65 y 77%; el porcentaje restante son problemas que no son de naturaleza irreparable, o sea que con ajustes mínimos se pudieron arreglar, así es como quedaron los porcentajes, ver figura 77.

Figura 77. Porcentajes de problemas en el *hardware*

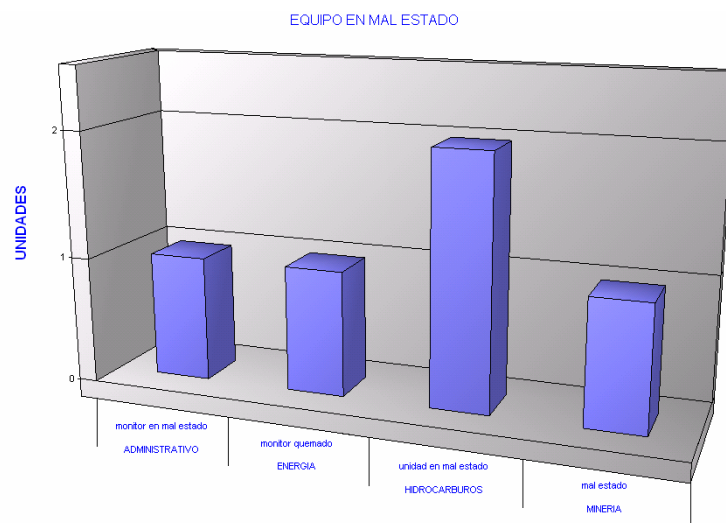


Y entre estos errores el más recurrente fue que las unidades de CD que no se podían abrir, la lectura de un disco tomaba una gran demora o simplemente no operaba; seguido en número de ocurrencia fueron las unidades de *floppy*, que no reconocían los diskettes y siempre preguntaban si se deseaba formatear el diskette. En ambos casos se podía incluso encontrar que el sistema fuera inestable, ya que el Explorer del sistema se reiniciaba.

Algunos de estos problemas persistieron incluso después haber realizado la limpieza con el kit y requieren que sea cambiada la unidad, ya que debido al tiempo con el que se cuenta en el Departamento de Informática es más factible el instalar una nueva unidad que desarmar y ver si son realmente rescatables.

Pero desafortunadamente también se encontraron errores que si eran graves como por ejemplo casos en los que el monitor se encontró quemado, el CPU se encontraba en mal estado o el disco duro se había dañado en su totalidad. El porcentaje fue totalmente bajo entre 1% por Dirección la figura 78 indica el comportamiento:

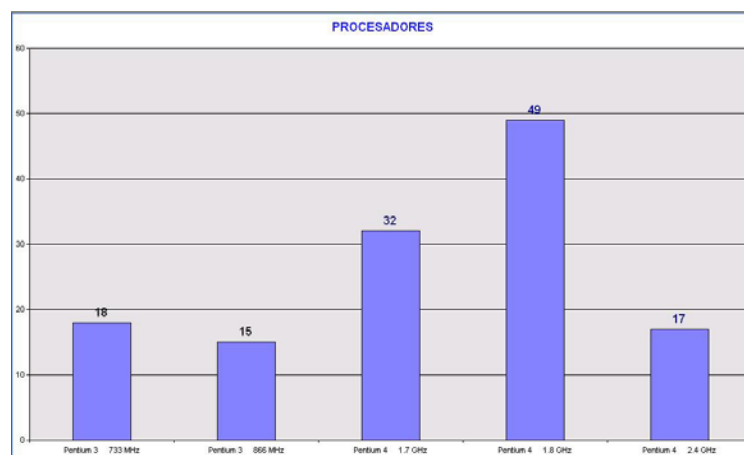
Figura 78. Distribución de equipo en mal estado



Esto es en cuanto a la parte que representó problemas de *hardware*; las correcciones que se llevaron a cabo redujeron los problemas en los casos que fueron posibles, mientras que en otros si era necesario el efectuar el reemplazo de la fuente de error; en estos casos como se debían comprar los dispositivos se dejó que el Departamento de Informática se encargará ya que se sigue un proceso para la adquisición de estos implementos.

Ahora en la clasificación del equipo se tiene que las tendencias de este en cuanto a procesador, los que más se encuentran son los Pentium 4, seguidos de los Pentium 3 y los demás que ocupan un pequeño porcentaje fueron Pentium 2 conjunto con MMX y otros, como se aprecia en la gráfica 79.

Figura 79. Distribución por procesador



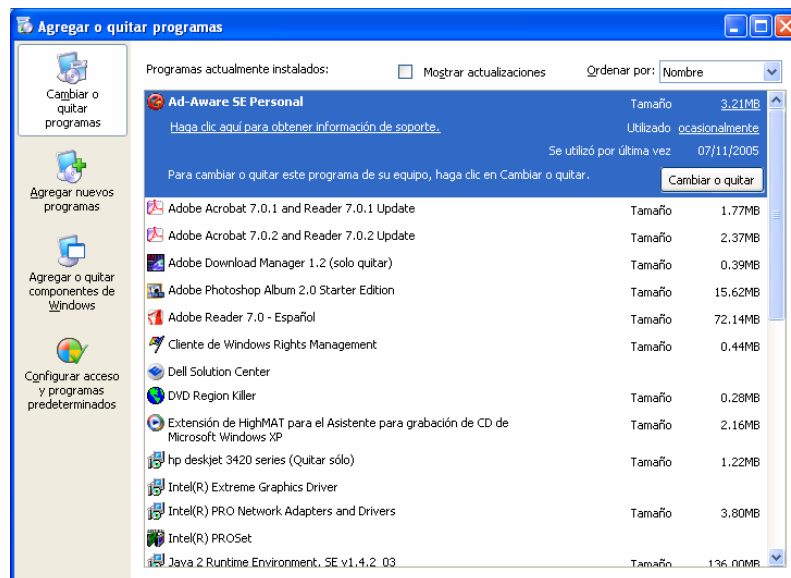
Entre los problemas más atípicos que se dieron: el reemplazo de una fuente de poder por haberse quemado la anterior y el otro el de una tarjeta de red inalámbrica que tenía la antena fuera de su base, algo no muy usual. Todo lo anterior en cuanto a lo que se refiere al *hardware*, sus características y los problemas que estaban presentes.

8.3. Diagnóstico, corrección e inventariado del software

En el proceso que se llevaba para la verificación del *software*, se tenía como propósito primordial el que la revisión del *software* instalado en cada una de las unidades del equipo en general, coincidiera con lo que por parte del Departamento de Informática se ha establecido para cada uno de los usuarios; teniendo así instalados los programas que realmente se emplean en el desempeño de las labores, como también que se este cumpliendo con el aprovechamiento de las licencias que se han obtenido. Con esto como guía se procedía entonces a acceder al panel de control y ver los programas que estaban instalados.

Se obtenía un cuadro como el siguiente que muestra los programas en el equipo, ver figura 80:

Figura 80. Lista de programas instalados



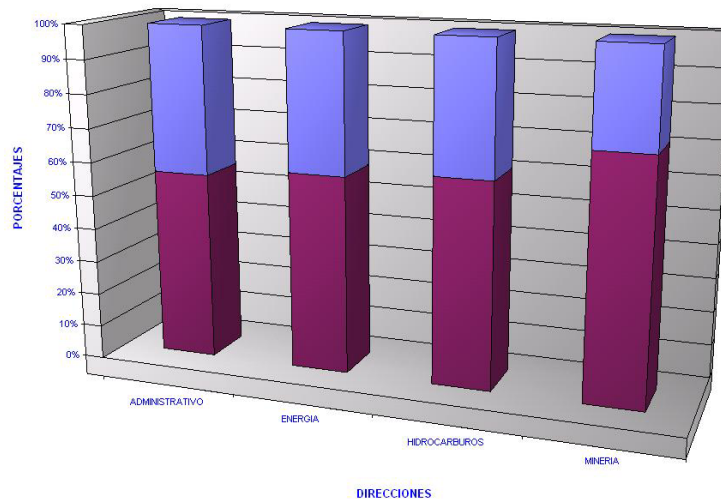
Con este cuadro entonces se llenaba la hoja de control, teniendo en cuenta los siguientes programas como base: los que forman Microsoft Office y Microsoft Outlook; ya que con estos también se verificaba la licencia que se ha adquirido por parte del MEM. Aparte se dejaban los programas que forman parte del *software* de la tarjeta madre o del procesador, como los indicadores de estado de conexión de una tarjeta de red o la temperatura del procesador. Debido a la diversidad de labores que se desempeñan en el Ministerio, se cuenta con programas especializados en cada área, que a la vez también requieren de la verificación de la licencia, en esos programas se encuentra Geographix que se utiliza en geología, el Arcgis en catastro o Laserfiche para control de archivos, y fullcontrol que se utiliza para llevar un control riguroso de los expedientes que se extienden en los distintos Departamentos del Ministerio.

8.3.1. Resultados globales del *software*

Los resultados obtenidos en este apartado los he dividido en dos partes para abarcar así por importancia las distintas categorías a tratar. En la primera de estas están los programas que presentan problemas, por ejemplo que tienen archivos importantes dañados o que se dañaron por virus o por descuido del usuario y que pueden ser reparados.

Es así como se llegó en forma global a lo que aparece en la figura 81:

Figura 81. Porcentajes de problemas en el software



Se puede apreciar según la figura 81, que se tiene un porcentaje relativamente alto en máquinas que presentan problemas, que en el mayor es de aproximadamente el 40% y el menor de un 29%. En la visita se pudo arreglar varios problemas que solamente requerían de ajustes en las opciones de los programas, por ejemplo habilitar o suprimir alguna opción según fuese el caso. Además quedaron casos pendientes en los que se debía contar con los discos de instalación o era necesario llevar la máquina a Informática, en estos casos se tenía máquinas que tenían el sistema operativo totalmente dañado y que según lo acordado serían tratadas en el Departamento de Informática.

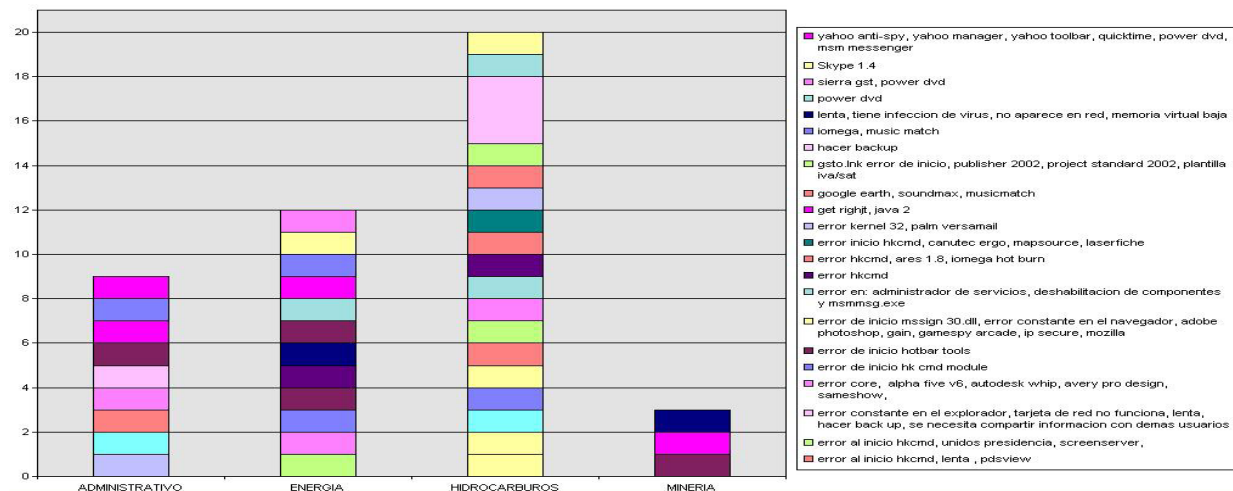
En sí lo que presenta una gran recurrencia es el error de inicio hcmd, que provienen de una librería dañada en el sistema operativo, que involucra un conflicto en los controladores de video y el tipo de cuenta con el cual ingresa el usuario; esto se debe a que cuando se tiene un usuario que no sea administrador los controladores de la tarjeta de video son desconocidos.

También en este apartado se tomó en cuenta la cantidad de información que cada usuario está almacenando; para que si el disco duro estuviera llegando a su capacidad se realizara un backup, para así poder garantizar la información y liberar espacio en el disco duro; esta operación se realiza en el Departamento de Informática que aprovecha el espacio en los discos duros de los servidores o proporciona copias en discos compactos al usuario.

8.3.2. Problemas encontrados en el *software*

En la escala de menor gravedad se dieron los casos que se pudieron solucionar solo con ajustes menores que presentan un gran porcentaje. Los resultados que se obtuvieron para las distribuciones por sistema operativo y si estaba el paquete de Microsoft Office. Al ser un paquete que es de los más utilizados el Office aparece en el 96% de las maquinas, el restante 4% se debe a que equipo estaba dañado y no se pudo encontrar entonces este tipo de licencia. A continuación se detallan los resultados para los problemas más comunes que se encontraron, según se aprecia en las figura 82.

Figura 82. Problemas de *software* comunes

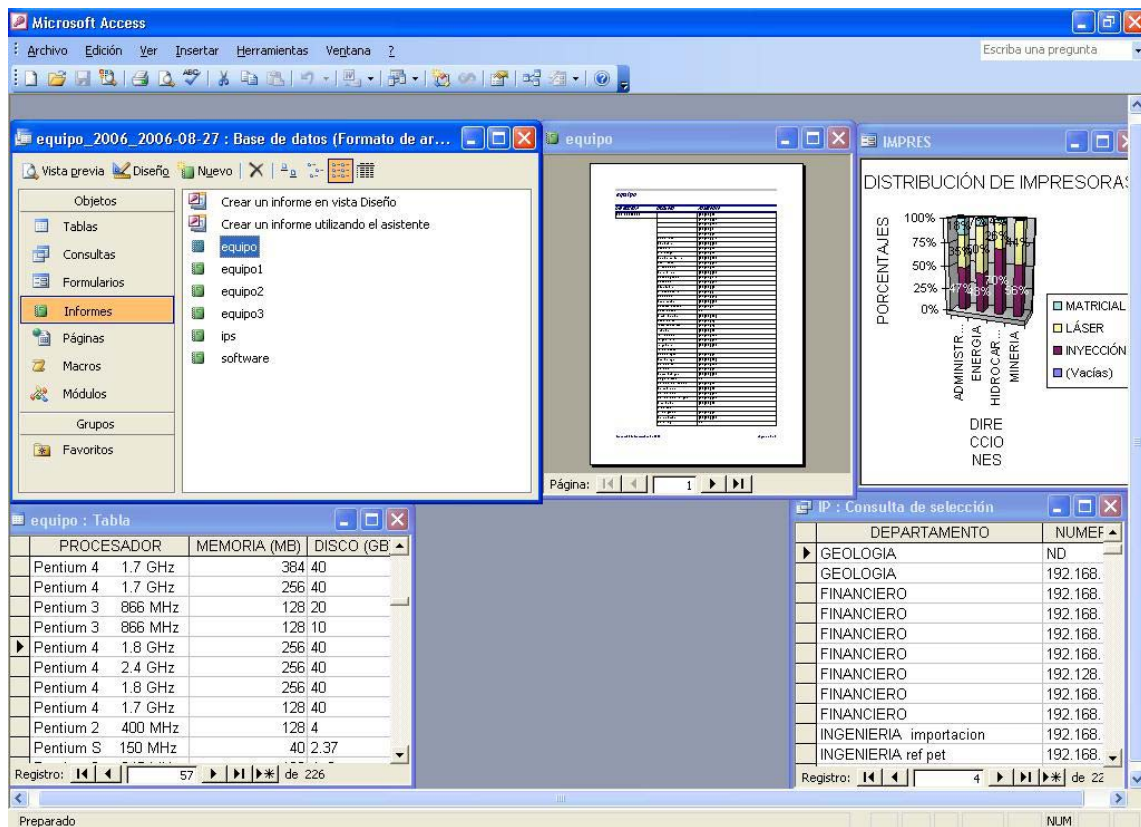


Entre los problemas más comunes que se tuvieron, se tiene el error de inicio `hkcmd`. Este error según se consulto con el personal de Informática se debe a una fallo en una librería dañada del sistema, que está relacionado con los controladores de video; seguido de algunos casos en los cuales se contaba con demasiados programas que no encajaban con lo que se necesitaba por unidad. Además se tuvo el caso de una *PC* que era la que se utilizaba en un Departamento como base de datos para distintas tareas, pero comenzó a tener fallos en la tarjeta de red, luego se infectó con un virus comenzó a tener fallos con el sistema operativo y finalmente la información que era necesaria para los demás usuarios quedó aislada en esa unidad. Lo que se necesitaba era rescatar la información y reinstalar el sistema operativo. Esto es lo que se encontró en la sección de problemas en el *software*.

Con toda la información que se generaba por cada unidad se llenó una ficha de control, en la que se incluía todos los aspectos que he descrito en todo el capítulo. Con esta información se pedía al usuario que firmara para que se tuviera constancia de lo que se tenía en el equipo, los posibles fallos que se presentaban y además para que luego de la visita se contara con un respaldo por si se originaba un reclamo por parte del usuario. En el apéndice incluyo el tipo de ficha que se llenaba. Pero esta información no se podía quedar para formar una gran cantidad de fichas y confinarlas a un fólder, ya que de esta forma el solo buscar la información de una *PC* en específico sería una tarea monumental y tediosa. Por eso decidí que con esta gran cantidad de datos se debía crear una base de datos que facilitara la extracción y consulta de información de una forma rápida, fácil y gráfica.

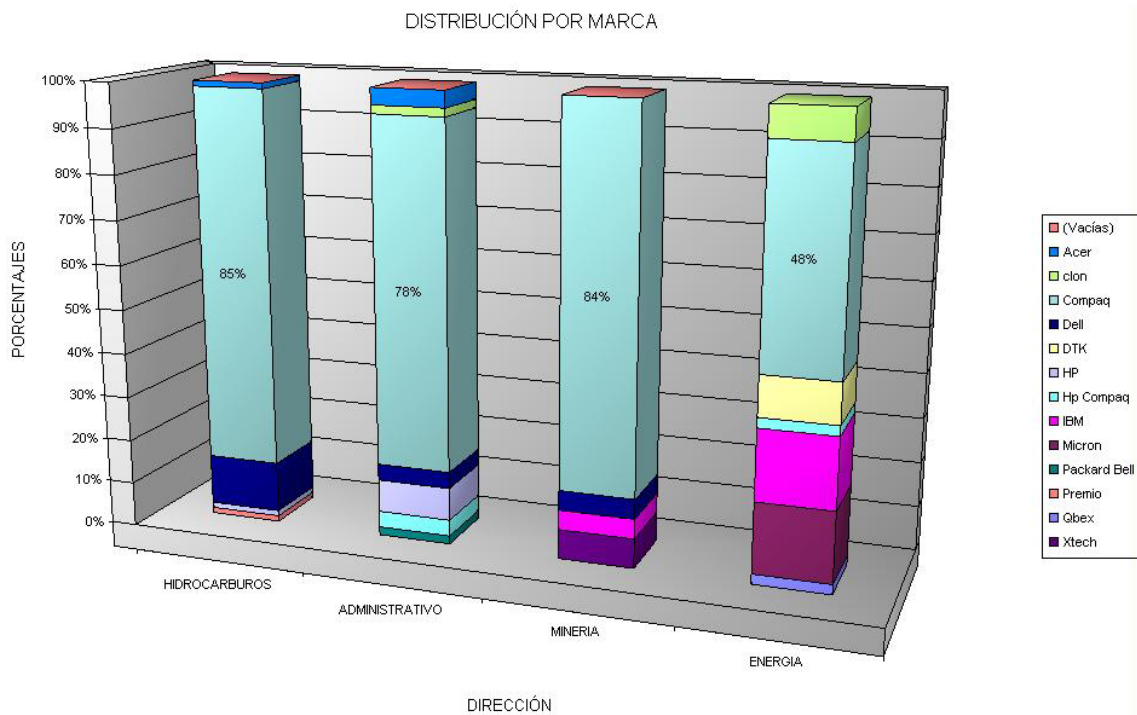
La base de datos que se originó permite la creación de informes, consultas, gráficas y formularios que se pueden adaptar a la ocasión y también se cuenta con que la información puede ser actualizada, teniendo de esta forma una fuente de información muy dinámica. En la figura 83 se tiene el ambiente de Microsoft Access y las opciones para la base de datos.

Figura 83. Ambiente de Microsoft Access



Todas las gráficas que se encuentran en este capítulo las genere a partir de esta base de datos, lo que resultó ser una forma muy rápida para desplegar la información según se fuera necesitando y bajo los parámetros que se requirieran en cada sección. Para finalizar con las gráficas de *hardware* y *software* a continuación en la figura 84 presento la distribución por marca de la PC y como se puede apreciar el equipo Compaq es el que prevalece en el Ministerio de Energía y Minas.

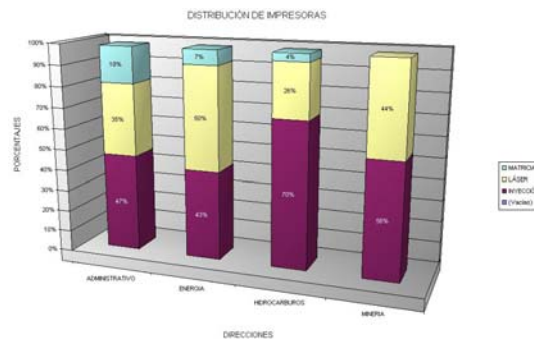
Figura 84. Distribución por marca de PC



8.4. Inventariado de otros equipos

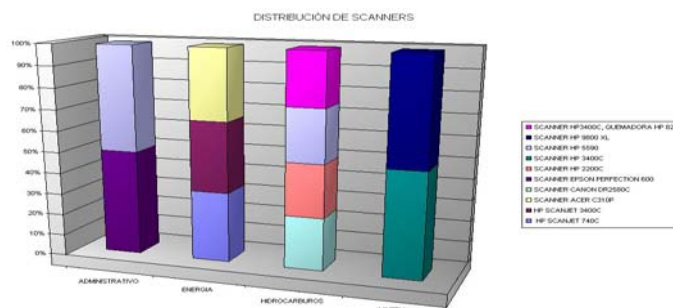
Para el demás equipo se tomó en cuenta tanto a las impresoras, scanners y quemadoras externas e incluso los discos duros externos con los que se contara. En estos equipos según los resultados de las impresoras la gran mayoría son del tipo de inyección de tinta, seguidas por las impresoras láser y en muy pocos casos por las impresoras matriciales. En la figura 85 se pueden apreciar los resultados.

Figura 85. Distribución por tipo de impresora



Finalmente, la distribución para los scanners es la que presenta la figura 86.

Figura 86. Distribución por tipo de scanner



CONCLUSIONES

1. Para el desempeño adecuado del equipo de cómputo se debe estar realizando verificaciones constantes, ya que se pueden presentar fallos inesperadamente por error del usuario, por el tiempo de uso y las condiciones ambientales; estos son eliminados en gran forma previniendo.
2. Son igualmente importantes los dispositivos de *hardware* como los programas o *software*. Sin estos corriendo adecuadamente en conjunto, los fallos tendrán mayor posibilidad de ocurrencia.
3. Con el *hardware* y *software* adecuados se aprovecha al máximo las capacidades de procesamiento que se tenga y requiera de la *PC*. Sin tener que sacrificar las ventajas de uno por las limitaciones del otro.
4. La limpieza periódica del equipo puede ahorrar muchos fallos que se presentan por cortocircuitos u obstrucciones de ventiladores, ya que estos florecen cuando se acumulan partículas que alteran las características de los circuitos.
5. El uso constante de ciertos dispositivos hace que estos sean los que presenten más tendencia a las fallas y que el mantenimiento esté enfocado a estos componentes.

6. Se pueden presentar problemas al tener confusión en la forma que se ingresa a la red por parte de un usuario, ya que el nombre de usuario, la contraseña y dominio tienen que ser los adecuados e ingresarse en orden para que se pueda tener acceso a los documentos y demás privilegios con que se cuente.

7. Se encontró que una gran cantidad de problemas molestos para el usuario eran menores y que solamente requerían de ajustes en las opciones de configuración de los distintos programas.

RECOMENDACIONES

1. Se debe contar con el equipo adecuado para la realización de los distintos procesos que forman el adecuado mantenimiento de un equipo de cómputo, siendo indispensable para esto un set de herramientas, multímetro y limpia contactos entre los más usados.
2. Llevar un registro de los problemas que ha presentado cada *PC* para que se tenga un historial y tendencia de los problemas que se han dado y así se pueda entonces tener una delimitación del problema para agilizar la tarea de resolución de problemas.
3. Informar al usuario de ciertas tareas que puede ejecutar por si mismo para que se tenga una herramienta de prevención hacia posibles fallos, por ejemplo borrar archivos innecesarios, actualizar vacunas, desfragmentar discos o analizar unidades.
4. Informar al usuario de posibles formas para que ahorre su tiempo y a la vez se le facilite la interacción con el equipo de cómputo, por ejemplo darles tutoriales de programas en específico, complementar con información la naturaleza inquisitiva que se puede presentar.

5. Cuando se presentan problemas no muy comunes es de vital importancia el aprovechar cada recurso con el que se cuente es así que se debe de analizar toda la documentación del equipo, hacer consultas telefónicas, utilizar soporte técnico y también aprovechar tantos sitios especializados que se encuentran en Internet.
6. Apegarse a un plan de mantenimiento preventivo es una alternativa que puede resultar muy beneficiosa y pueda ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Este plan gira alrededor de las tendencias o patrones de fallas que se presenten, por ejemplo tener un enfoque a las tarjetas de red inalámbricas.
7. Hacer uso de todos los recursos que el *hardware* y *software* incluyan, entre estos los de más peso son las actualizaciones, ya que con estas los fabricantes colocan las mejoras que desarrollan al indagar los problemas de los usuarios de todo el mundo para que no solamente se tenga un buen funcionamiento sino que se disponga de un equipo en óptimo estado.

BIBLIOGRAFÍA

1. **AMD**. <http://www.amd.com>, 2006
2. Andrews, Jean. “ **CompTIA A+ In Depth**”. Thomson Course Technology, PTR, (USA), 2006
3. **Bios Central**. <http://www.bioscentral.com/postcodes/>, 2006
4. Compaq, “**Guía de Solución de Problemas, Computadoras Personales de la Familia Deskpro**”, Compaq Computer Corporation, 2000
5. **Computer Cleaning Guide**. <http://www.computercleaningguide.com/>, 2006
6. **Clube do Hardware**, <http://www.clubedohardware.com.br/tipo/1>, 2006
7. **Hardware book**, <http://www.hardwarebook.net/>, 2006
8. **Hardware Central**, <http://www.hardwarecentral.com/hardwarecentral/>, 2006
9. **HP**, <http://www.hp.com/sbso/productivity/color/index.html>, 2006
10. **Intel Corporation**. <http://www.intel.com/pressroom/kits/quickreffam.htm>, 2006

11. Mano, Morris M. **“Diseño Digital”**, Prentice Hall Hispanoamericana, México, 1987
12. **Microsoft Corporation**, <http://www.microsoft.com/guatemala>, 2006
13. **MSI Computer**,
<http://msicomputer.com/support/tshooting/BasicTroubleshootingGuideV.3.pdf>, 2006
14. **PC Architecture**, Michael Karbo and ELI Aps., Denmark,
<http://www.karbosguide.com/books/pcarchitecture/start.htm>, 2006
15. **Projeto de redes**, <http://www.projetederedes.com.br/tutoriais>, 2006
16. **Tom’s Hardware**, <http://www.tomshardware.com/index.htm>, 2006
17. **Understanding Moore's Law**, Jon Hannibal Stokes, Arstechnica,
<http://www.arstechnica.com/articles/paedia/cpu/moore.ars/>, 2006
18. **Unicamp**,
<http://www.unicamp.br/cemeq/informatica/divulgacao/curso/setup/scs/>,
2006

ANEXOS

A continuación se tiene una guía de los errores que se presentan en el POST en las máquinas de distintos fabricantes, estas tablas se obtuvieron de BIOS Central, en <http://www.bioscentral.com/postcodes/>.

Chips & Technologies Post Procedures:

Power on tests	CPU synchronizes with clock. Check the CPU or clock if a failure occurs
System ROM Check	The BIOS runs a checksum on itself. Check the BIOS chips if a failure occurs
DMA controller Fail	DMA controllers are initialized and tested. Check the DMA chips if a failure occurs
System Timer Failed	Channels 0, 1, and 2 are tested in sequence. If a failure occurs, check the PIT chips
Base 64K Memory Testing	Walking bit test performed on first 64K of RAM which is critical for the BIOS vector area to be initialized. Check for bad RAM chips or a bad data or address line
Interrupt Controller Failed	Test the 8259 chip
CPU Still In Protected Mode	Attempts are made to read the configuration of the system through the 8042 keyboard controller
Refresh Not Occurring	Memory refresh is tested; standard refresh is 120-140ns. Check the PIT if a failure occurs
Keyboard Controller Not Responding	Tests are run on the keyboard controller. the KBC 8042 if a failure occurs
Could Not Enter Protected Mode	BIOS attempts to enter protected mode to test extended memory. Check the 8042 KBC chip or the A20 gate address line if a failure occurs
Initialize Timer	Attempts are made to initialize the PIT
Initialize DMA Controller	Attempts are made to initialize the DMA controllers
Entering/Exiting Protected Mode	The translation is handled by the keyboard controller and the A20 gate address line. Check the keyboard controller if a failure occurs
Relocate Shadow RAM	BIOS attempts to shadow itself into extended memory. Check for memory problems if a failure occurs
Test For EMS	Check for EMS adapter or an improper CMOS setting/Jumper setting if a failure occurs
Test Video Capabilities	Normally includes a memory test on the adapter memory up to 256K
Test Memory	Extensive testing of Base, Extended, and Expanded memory. Check for defective memory modules, 8042 KBC, A20 gate address line or an improper CMOS and/or jumper setting
Check System Options	The hardware in the system is compared with the values stored in CMOS. The PIT, PIC, 8042 KBC, RTC and other system board components are tested again
Peripheral Check and test	Checks are made for the peripherals at standard I/O ports including serial and parallel ports, keyboards, and math coprocessor. You should see an error message on screen at the point if a failure occurs
Floppy Test	Floppy devices set in CMOS are checked and initialized. If a bootable floppy is found the fixed disks are tested and the BIOS will boot to the floppy disk. Check for defective controllers or an improper CMOS Setup if a failure occurs
Fixed Disk Test	Checks for fixed disks in CMOS. If no bootable floppy in the A: drive, then the BIOS loads the first sector off the first fixed disk and jumps to the area of memory where the sector was loaded. You may just see a flashing cursor or an error message from the potential operating system. Check for improper CMOS Setup, defective controller, or fixed disk failure. Also, check for a corrupt bootloader on the fixed disk
Advanced Options	These include the mouse, cache, etc.. You should see an error message on the screen at this point, except that a defective cache may hang the system. In most cases, the cache will be disabled by the BIOS

continúa

Chips & Technologies BIOS Post Codes:

00	Error in POS register
01	CPU flag register failed
02	CPU register test failed
03	BIOS ROM checksum failed
04	DMA controller test failed
05	System timer IC failed
06	Base 64K RAM failed address test: not installed, misconfigured, or bad addressing
07	Base 64K RAM failed data test
08	Interrupt controller failed
09	Hot (unexpected) interrupt occurred
0A	System timer does not interrupt
0B	CPU still in protected mode
0C	DMA page registers failed
0D	Refresh not occurring
0E	Keyboard controller not responding
0F	Could not enter protected mode
10	GDT or IDT failed, Keyboard controller failed
11	LDT register failed, Keyboard controller failed
12	Task register failed, Keyboard controller failed
13	LSL instruction failed, keyboard controller failed
14	LAR register failed, Keyboard controller failed
15	VERR/VERW failed, Keyboard controller failed
16	Keyboard controller gate A20 failed
17	Exception failed/unexpected exception
18	Shutdown during memory test
19	Last used error code
1A	Copyright checksum error
1B	Shutdown during memory sizing
1C	Chipset initialization
50	Initialize hardware
51	Initialize timer
52	Initialize DMA controller
53	Initialize 8259 programmable interrupt controller
54	Initialize system chipset
55	Setup EMS configuration
56	Entering protected mode for first time
57	Size memory chips
58	Configure memory chip interleave
59	Exiting protected mode for first time
5A	Determine system board memory size
5B	Relocate shadow RAM
5C	Configure EMS
5D	Set up wait state configuration
5E	Re-test 64K RAM
5F	Test shadow RAM
60	Test CMOS RAM
61	Test video
62	Test and initialize DDNIL bits
63	Test protected mode interrupt
64	Test address line A20
65	Test memory address lines
66	Test memory

continúa	
67	Test extended memory
68	Test timer interrupt
69	Test real time clock (RTC)
6A	Test keyboard
6B	Test 80x87 math chip
6C	Test RS232 serial ports
6D	Test parallel ports
6E	Test dual card
6F	Test floppy drive controller
70	Test hard drive controller
71	Test keylock
72	Test pointing device
90	Setup RAM
91	Calculate CPU speed
92	Check configuration
93	Initialize BIOS
94	POST Bootstrap
95	Reset IC's
96	PEAK: System board POS. NEAT/OC8291 ELEAT: Test /initialize cache RAM and controller.
97	VGA power on diagnostics and setup
98	Adapter BIOS
99	Re-initialize DDNIL bits
A0	Exception 0
A1	Exception 1
A2	Exception 2
A3	Exception 3
A4	Exception 4
A5	Exception 5
A6	Exception 6
A7	Exception 7
A8	Exception 8
A9	Exception 9
AA	Exception A
AB	Exception B
AC	Exception C
AD	Exception D
C0	System board memory failure
C1	I/O channel check activated
C2	Watchdog timer timeout
C3	Bus timer timeout

Acer BIOS Post Codes:

04	CPU verification; POST start
08	Shutdown condition 0; Shutdown byte 0
0C	BIOS ROM checksum tested
10	CMOS ROM shutdown byte tested
14	DMA controller tested

continúa	
18	System timer initialized
1C	Memory refresh system tested
1E	Memory type determined
20	Base 128K memory tested
24	8042 keyboard controller tested
28	CPU descriptor instruction tested
2C	8259 PIT tested
30	Temporary Interrupts located and initialized
34	BIOS Interrupt vectors and routines configured
38	CMOS RAM tested
3C	Memory size determined
40	Shutdown condition 1
44	Video BIOS ROM initialized
45	RAM initialized and tested
46	Cache memory and controller initialized and tested
48	Memory tested
4C	Shutdown condition 3
50	Shutdown condition 2
54	Shutdown condition 7
58	Shutdown condition 6
5C	Keyboard and auxiliary I/O tested
60	BIOS Interrupt routines setup
64	RTC tested
68	Floppy drive and controller tested
6C	Hard drive and controller tested
70	Parallel port tested
74	Serial port tested
78	Time of day setup
7C	Optional ROM's searched for and started
80	Math coprocessor tested
84	Keyboard tested
88	System initialized
8C	System initialized
90	Operating system boot process started
94	Shutdown condition 5
98	Shutdown condition A
9C	Shutdown condition B

Compaq General BIOS Post Codes:

00	Initialize flags, MSW,IDTLIN
01	Read manufacturing jumper
02	8042 received read command
03	No response from 8042
04	Look for ROM at E000
05	Look for ROM at C800

continúa	
06	Normal CMOS reset code
08	Initialize 8259,80287
09	Reset code in CMOS byte
0A	Vector vis 40:67 reset function
0B	Vector vis 40:67 with E01 function
0C	Boot reset function
0D	Test #2 8254 PIT counter 0
0E	Test #2 8254 PIT counter 2
0F	Warm boot
10	PPI disabled, test 8254 PIT's 0 and 1
11	Initialize (blast) VDU controller
12	Clear screen; turn ON video
13	Test time 0
14	Disable RTC interrupts
15	Check battery power
16	Battery has lost power
17	Clear CMOS Diags.
18	Test base memory (First 128K)
19	Initialize base memory
1A	Initialize VDU adapters
1B	The system ROM
1C	CMOS checksum
1D	DMA controller/page registers
1E	Test keyboard controller
1F	Test 286 protected mode
20	Test real and extended memory
21	Initialize time-of-day
22	Initialize 287 coprocessor
23	Test the keyboard and 8042
24	Reset A20, set default CPU speed
25	Test diskette subsystem
26	Test fixed disk subsystem
27	Initialize parallel printer
28	Perform search for optional ROM's
29	Test valid system configuration
2A	Clear screen
2B	Check for invalid time and date
2C	Optional ROM search
2D	Test timer 2
2F	Write to diagnostic byte
30	Clear first 128K bytes of RAM
31	Load interrupt vectors 70-77
32	Load interrupt vectors 00-1F
33	Initialize MEMSIZE and RESETWD
34	Verify CMOS checksum
35	CMOS checksum is not valid
36	Check battery power
37	Check for game adapters
38	Check for Serial ports
39	Check for parallel printer ports
3A	Initialize port and comm time-outs
3B	Flush keyboard buffer

continúa	
40	Save RESETWD value
41	Check RAM refresh
42	Start write of 128K RAM test
43	Reset parity checks
44	Start verify of 128K RAM test
45	Check for parity errors
46	NO RAM errors
47	RAM error detected
50	Check for dual frequency in CMOS
51	Check CMOS VDU configuration
52	Start VDU ROM search
53	Vector to VDU option ROM's
54	Initialize first display adapter
55	Initialize second display adapter
56	No display adapters installed
57	Initialize primary VDU mode
58	Start of VDU test (each adapter)
59	Check existence of adapter
5A	Check VDU registers
5B	Start screen memory test
5C	End test of adapter, clear memory
5D	Error detected on an adapter
5E	Test the next adapter
5F	All adapters successfully tested
60	Start of memory tests
61	Enter protected mode
62	Start memory sizing
63	Get CMOS size
64	Start test of real memory
65	Start test of extended memory
66	Save size memory (base, ext)
67	128K-option installed CMOS bit
68	Prepare to return to real mode
69	Back in real mode-successful
6A	Protected mode error during test
6B	Display error message
6C	End of memory test
6D	Initialize KB OK string
6E	Determine size to test
6F	Start MEMTEST
70	Display XXXXXKB OK
71	Test each RAM segment
72	High order address test
73	Exit MEMTEST
74	Parity error on bus
75	Start protected mode test
76	Prepare to enter protected mode
77	Test software exceptions
78	Prepare to return to real mode
79	Back in real mode-successful
7A	Back in real mode-error occurred
7B	Exit protected mode

continúa	
7C	High order address test failure
7D	Entered cache controller test
7E	Programming memory cache
7F	Copy system ROM to high RAM
80	Start of 8042 test
81	Do 8042 self test
82	Check result received
83	Error result
84	OK 8042, Init mode=5D
86	Start test, reset keyboard
87	Got acknowledge, read result
88	Got result, check it
89	Test for stuck keys
8B	Test keyboard interface
8A	Key seems to be stuck
8C	Got result, check it
8D	End of test, no errors
90	Start of CMOS test
91	CMOS seems to be OK
92	Error on CMOS read, write test
93	Start of DMA controller test
94	Page registers seem to be OK
95	DMA controller is OK
96	8237 initialization is complete
97	Start of NCA RAM test
A0	Start of diskette tests
A1	FDC reset active (3F2h Bit 2)
A2	FDC reset inactive (3F2h Bit 2)
A3	FDC motor on
A4	FDC time-out error
A5	FDC failed reset
A6	FDC passed reset
A8	Start to determine drive type
A9	Seek operation initialized
AA	Waiting for FDC seek status
AF	Diskette tests complete
B0	Start of fixed drive tests
B1	Combo board not found-exit
B2	Combo controller failed-exit
B3	Testing drive 1
B4	Testing drive 2
B5	Drive error (error condition)
B6	Drive failed (failed to respond)
B7	No fixed drives-exit
B8	Fixed drive tests complete
B9	Attempt to boot diskette
BA	Attempt to boot fixed drive
BB	Boot attempt failed FD/HD
BC	Jump to boot record
BD	Drive error, retry booting
BE	Weitek coprocessor test
D0	Entry to clear memory routine

continúa	
D1	Ready to go to protected mode
D2	Ready to clear extended memory
D3	Ready to reset back to real mode
D4	Back in real mode
D5	Clear base memory
DD	Built-in self-test failed
E0	Ready to replace E000 ROM
E1	Completed E000 ROM replacement
E2	Ready to replace EGA ROM
E3	Completes EGA ROM replacement

Compaq 286 Deskpro BIOS Post Codes:

01	Central processing unit
02	Coprocessor
02	Direct memory access
04	Interrupt controller
05	Port 61
06	Keyboard controller
07	CMOS
08	CMOS
09	CMOS
10	Programmable timer
11	Refresh detect test
12	Speed test
14	Speaker test
21	Memory read/write
24	Memory address
25	Walking I/O
31	Keyboard short test
32	Keyboard long test
33	Keyboard LED test
35	Security lock test
41	Printer failed
42	Printer date, interrupt
43	Printer pattern test
48	Printer failed
51	VDU controller test
52	VDU controller test
53	VDU attribute test
54	VDU character set test
55	VDU 80 x 25 mode
56	VDU 80 x 25 mode
57	VDU 40 x 25 mode
60	Diskette drive ID test
61	Format
62	Read test
63	Write/read compare test
64	Random seek
65	ID media test
66	Speed test

continúa	
67	Wrap test
68	Write protect test
69	Reset controller test

Compaq 386 Deskpro BIOS Post Codes:

01	I/O ROM error
02	System memory board failure
12	System option error
13	Time and date not set
14	Memory size error
21	Memory error
23	Memory address error
25	Memory error
26	Keyboard error
33	Keyboard controller error
34	Keyboard or system unit error
41	Printer error
42	Monochrome adapter failure
51	Display adapter failure
61	Diskette controller failure
62	Diskette boot recorder error
65	Ext. FDC failed got to internal F
6A	Floppy port address conflict
6B	Floppy port address conflict
72	Coprocessor detection

Compaq 486 Deskpro BIOS Post Codes:

01	CPU test failed
02	Coprocessor or Weitek error
03	DMA page registers
04	Interrupt controller master
05	Port 61 error
06	Keyboard controller self test
07	CMOS RAM test failed
08	CMOS interrupt test failed
09	CMOS clock load data test
10	Programmable timer
11	Refresh detect test failed
12	Speed test slow mode out of range
13	Protected mode test failed
14	Speaker test failed
16	Cache memory configuration
19	Installed devices test
21	Memory machine ID test failed
22	Memory system ROM checksum
23	Memory read/write test failed
24	Memory address test failed
25	Walking I/O test failed

continúa	
26	Increment pattern test failed
31	Keyboard short test, 8042
32	Keyboard long test failed
33	Keyboard LED test, 8042
34	Keyboard typematic test failed
41	Printer failed or not connected
42	Printer data register failed
43	Printer pattern test
48	Printer not connected
51	Video controller test failed
52	Video memory test failed
53	Video attribute test failed
54	Video character set test failed
55	Video 80 x 25 mode
56	Video 80 x 25 mode
57	Video 40 x 25 mode test failed
58	Video 320 x 200 mode color set 1
59	Video 320 x 200 mode color set 1
60	Diskette ID drive types test
61	Diskette format failed
62	Diskette read test failed
63	Diskette write, read, random seek
65	Diskette media ID failed
66	Diskette speed test failed
67	Diskette wrap test failed
68	Diskette write protect test
69	Diskette reset controller test
82	Video memory test failed
84	Video adapter test failed

Compaq Video BIOS Post Codes:

00	Entry into video ROM
01	Test alternate adapters
02	Perform vertical sync tests
03	Perform horizontal sync tests
04	Perform static system tests
05	Perform bug tests
06	Perform configuration tests
07	Perform alternate ROM tests
08	Run color gun off tests
09	Run color gun on tests
0A	Test video memory
0B	Check that adapter board is present
10	Error...illegal configuration
20	Error...no vertical sync present
21	Error...vertical sync out of range
30	Error...no horizontal sync present
40	Error...color register failure
50	Error...slot type conflict failure
51	Error...video memory conflict error

continúa	
52	Error...ROM conflict error
60	Error...red DAC stuck low
61	Error...green DAC stuck low
62	Error...blue DAC stuck low
63	Error...DAC stuck high
64	Error...red DAC fault
65	Error...green DAC fault
66	Error...blue DAC fault
70	Error...bad alternate ROM version
80	Error...color gun stuck on
90	Error...color gun stuck off
A0	Error...video memory failure
F0	Error...equipment failure
00	Video POSY complete

Compaq System Post Messages:

101	Option ROM Error
102	System board failure
103	System board failure
162	System options not set
163	Time and date not set
164	Memory size error
183	Invalid processor jumper setting
201	Memory error
202	Memory type mismatch
207	ECC corrected single bit errors in DIMM/SIMM pair(s)
213	Incompatible DIMM module in DIMM socket(s)
301	Keyboard error
304	Keyboard or system unit error
401	Parallel port 1 address assignment conflict
403	Parallel port 3 address assignment conflict
404	Parallel port address conflict detected
410	Audio interrupt conflict
411	Network interface card interrupt conflict
501	Display adapter failure
601	Diskette controller error
602	Diskette boot record error
605	Diskette drive type error
610	External storage device failure
611	Primary floppy port address assignment conflict
612	Secondary floppy port address assignment conflict
660	Display cache is detected unreliable
912	Computer cover has been removed since last system startup
914	Hood lock coil is not connected
916	thermal sensor from processor heatsink is not connected
917	Expansion riser not detected
1151	Serial port 1 address conflict detected

continúa	
1152	Serial port 2 address conflict detected
1155	Serial port address detected
1201	System audio address conflict detected
1202	MIDI port address conflict detected
1203	Game port address conflict detected
1720	SMART hard drive detects imminent failure
1721	SMART SCSI hard drive detects imminent failure
1771	Primary disk port address assignment conflict
1772	Secondary disk port address assignment conflict
1780	Disk 0 failure
1781	Disk 1 failure
1782	Disk controller failure
1790	Disk 0 failure
1791	Disk 1 failure
1792	Secondary disk controller failure
1793	Secondary controller or disk failure
1800	Temperature alert
1801	Processor not supported by ROM BIOS

Dell BIOS Beep Codes:

Beep Codes	Possible Causes	Corrective Action
1 - 2	No video card detected	Reseat the video card
1 - 2 - 2 - 3	BIOS ROM checksum error	
1 - 3 - 1 - 1	DRAM refresh error	Reseat the memory modules
1 - 3 - 1 - 3	8742 Keyboard Controller error	Reseat the keyboard connector
1 - 3 - 3 - 1	Memory defective or not present	Reseat the memory modules
1 - 3 - 4 - 1	RAM failure on line xxx	Reseat the memory modules
1 - 3 - 4 - 3	RAM failure on data bits xxx of low byte on memory bus	Reseat the memory modules
1 - 4 - 1 - 1	RAM failure on data bits xxx of high byte on memory bus	Reseat the memory modules

Dell BIOS System Messages:

Message	Possible Cause	Corrective Action
nnnn Cache RAM Passed	nnnn KB of system cache RAM has been successfully tested	
nnnn Extended RAM Passed	nnnn KB of extended RAM has been tested	
nnnn Shadow RAM Passed	nnnn KB of shadow RAM has been successfully tested	
nnnn System RAM Passed	nnnn KB of system RAM has been successfully tested	
CD-ROM drive Identified	The systems automatic drive type detection feature has identified the CD-ROM drive	
Diskette drive A error; Diskette drive B Error	Drive A or B is present but has failed the BIOS POST	Ensure that the drive is installed correctly in the chassis and detected correctly in the system setup

continúa		
Entering Setup	The system is starting the system setup program	
Extended RAM Failed at offset: nnnn	Extended memory is not working correctly or is not configured correctly at offset: nnnn	If you receive this message after making changes in the system setup program, enter the program and restore the original value(s)
Failing bits: nnnn	nnnn is a map of the bits at RAM address that failed the memory test. Each 1 in the map indicates a failed bit	If you receive this message after making changes in the system setup program, enter the program and restore the original value(s)
Fixed Disk n Failure; Fixed Disk Controller Failure	The hard drive specified by n is not working or not configured correctly	Ensure that the drive is installed correctly in the chassis and defined coracle in the system setup program
Fixed Disk n Identified	The system's automatic drive type detection feature has identified the hard disk drive(s)	
Incorrect Drive x type - Run Setup	Diskette drive x is not correctly identified in the system setup program	Ensure that the drive is defined correctly in the system setup program
Invalid NVRAM media type	The system is having a problem accessing NVRAM (CMOS)	Set the configuration jumper to Maintenance mode and restart the system to return all settings to their defaults
Invalid system configuration data	The system configuration information is the system setup program is incorrect, or the battery charge may be low	Enter the system setup program and verify the system configuration, then restart the system
Keyboard controller error	The keyboard controller failed it's test	If you receive this message after making changes in the system setup program, enter the program and restore the original value(s)
Keyboard error	The keyboard is not working correctly	The keyboard or system board may need to be replaced
Keyboard error nn	The BIOS has detected a stuck key represented by scan code nn	Make sure nothing is resting on the keyboard. If a key appears to be stuck, carefully pry it up. If the problem persists, you may need to replace the keyboard
Mouse initialized	The system's mouse has been found and initialized	
Operating system not found	The operating system cannot be located on drive A or drive C	Enter the system setup program and confirm that drive A or drive C is properly identified
Parity check 1 nnnn	A parity error has been detected on the system bus. The BIOS attempts to locate the address and display it nnnn. If it cannot locate the address, it displays ???? instead	If you receive this message after making changes in the setup program, enter the program and restore the original values(s)
Parity check 2 nnnn	A parity error has been detected on the I/O bus. The BIOS attempts to locate the address and display it nnnn. If it cannot locate the address, it displays ???? instead	If you receive this message after making changes in the setup program, enter the program and restore the original values(s)
Press <F1> to resume, <F2> to Setup	This message is displayed after a recoverable error message	Press <F1> to start the boot routine or <F2> to enter the system setup program and change any settings
Press to enter SETUP	Optional message displayed during POST	Id desired, press to enter the system setup program
Previous boot incomplete - Default configuration used	After a unsuccessful boot, POST loads default values	There may be incorrect values or incorrect settings in the system setup program. Run the system setup program and attempt to restore the incorrect settings. If the message reappears, set the configuration jumper to Maintenance mode and restart the system to return all settings to their defaults
Real time clock error	The RTC has failed the BIOS test	If you receive this message after making changes in the setup program, enter the program and restore the original values(s)
Resource allocation conflict on motherboard	The system cannot configure all system board devices without a resource conflict	Run the system setup program and try to resolve any obvious resource conflicts. If the message reappears, set the configuration jumper to Maintenance mode and restart the system to return all settings to their defaults

continúa		
Shadow RAM failed at offset: nnnn	Shadow RAM has failed at offset nnnn in the 64KB block in which the error was detected	If you receive this message after making changes in the setup program, enter the program and restore the original values(s)
System battery is dead - Replace and run SETUP	The CMOS clock battery indicator shows the battery is dead	Replace the battery and run the system setup program to reconfigure the system
System BIOS shadowed	The system BIOS has been copied to shadow RAM	
System cache error - cache disabled	RAM cache failed the BIOS test. The BIOS has disabled the cache	If you receive this message after making changes in the system setup program, enter the program and restore the original settings
System CMOS checksum bad - run SETUP	System CMOS has been corrupted or modified incorrectly, perhaps by an application program that changes data stored in CMOS	Run the system setup program and reconfigure the system by either reverting to the default values or by making your own selections
System RAM failed at offset: nnnn	System RAM failed at offset nnnn in the 64KB block in which the error was detected	If you receive this message after making changes in the setup program, enter the program and restore the original values(s)
System timer error	The timer test failed	If you receive this message after making changes in the setup program, enter the program and restore the original values(s)
UMB Upper limit segment address: nnnn	Displays the address nnnn of the upper limit of the UMB, indicating released segments of the BIOS which may be reclaimed by a virtual memory manager	
Video BIOS shadowed	The video BIOS has been successfully copied to shadow RAM	

Dell BIOS Post Codes:

01	CPU register test in progress
02	CMOS read/write test failed
03	BIOS ROM checksum bad
04	8254 programmable interrupt controller failed
05	DMA controller initialization failed
06	DMA page-register test failed
08	RAM refresh verification failed
09	Starting first-64K RAM test
0A	First-64KB RAM IC or data line bad
0B	First-64KB RAM odd/even logic bad
0C	First-64KB address line bad
0D	First-64KB parity error
10	Bit 0 bad in first 64KB
11	Bit 1 bad in first 64KB
12	Bit 2 bad in first 64KB
13	Bit 3 bad in first 64KB
14	Bit 4 bad in first 64KB
15	Bit 5 bad in first 64KB
16	Bit 6 bad in first 64KB
17	Bit 7 bad in first 64KB
18	Bit 8 bad in first 64KB
19	Bit 9 bad in first 64KB
1A	Bit 10 bad in first 64KB

continúa	
1B	Bit 11 bad in first 64KB
1C	Bit 12 bad in first 64KB
1D	Bit 13 bad in first 64KB
1E	Bit 14 bad in first 64KB
1F	Bit 15 bad in first 64KB
20	Slave DMA register bad
21	Master DMA register bad
22	Master interrupt-mask register bad
23	Slave interrupt-mask register bad
25	Loading interrupt vectors
27	Keyboard-controller test failed
28	CMOS RAM battery bad
29	CMOS configuration validation in progress
2B	Video-memory test failed
2C	Video initialization failure
2D	Video-retrace failure
2E	Searching for a video ROM
30	Switching to video ROM
31	Monochrome operation OK
32	Color (CGA) operation OK
33	Color operation OK
34	Timer-tick interrupt in progress (or bad)
35	CMOS shutdown test in progress (or bad)
36	Gate A20 bad
37	Unexpected interrupt in protected mode
38	RAM test in progress or high address line is bad
3A	Interval timer channel 2 bad
3B	Time-of-day test bad
3C	Serial-port test bad
3D	Parallel -port test bad
3E	Math co-processor test bad
3F	Cache-memory test bad

IBM POST I/O Ports:

Architecture	Typical Computer	Port
PC	PC	None
ISA	XT	60
	AT	80
	PS/2 25,30	90,190
MCA	PS/2 50 up	680, 3BC
EISA	None	None

continúa

IBM POST Procedures:

CPU	Perform register test on the CPU by writing data patterns to the registers and reading the results of the write
ROM BIOS Checksum	The value of the bits inside the BIOS chip(s) is added to a preset value that should create a total value of 00
CMOS RAM	RAM within the CMOS chip is tested by writing data patterns to the area and verifying that the data was stored correctly
DMA	Test DMA chips by forcing control inputs to the CPU to an active state and verifying that the proper reactions occur
8042/8742 Keyboard Controller	Test including Gate A20 and the reset command. The buffer space is prepared and data is sent to the determined area via the keyboard controller to see if commands are received and executed correctly
Base 64K System RAM	Perform a walking bit test on the first 64K of RAM so the BIOS vector area can be initialized. Check for bad RAM chips or a data/address line
8259A PIC	Determine if commands to interrupt CPU processes are carried out correctly. Check the PIC, PIT, RTC, CMOS and Clock chips
8254 PIT	Check that proper setup and hold times are given to the PIC for interrupts of the CPU processes. Check the PIT or Clock chip
82385 Cache Controller	This is normally responsible for cache and shadow memory
CMOS RAM Configuration Data	Check information in CMOS RAM before further testing so any failures after this could also be down to the CMOS chip
CRT Controllers	Test any video adapters listed in the CMOS
RAM above 64K	perform walking bit pattern test on memory above 64K listed in CMOS
Keyboard	Test interface to the keyboard including scan code stuck keys etc.
Pointing Device	Test and initialize vector for any pointing devices found. Failure to see a device may be down to the device itself but there may be a problem with the CMOS or 8042/8742
Diskette Drive A:	Test and initialize the A: drive
Serial Interface Circuitry	Test any RS232 devices found at the proper I/O address
Diskette Controllers	In an A: drive has been found further testing is performed before proceeding to the boot loader. This test includes reading the first sector of any diskette in the drive to see if a valid boot code is there
Fixed Disk Controllers	Test and initialize any hard drives set in the CMOS including reading the first sector of the hard drive to see if a valid boot code exists

IBM XT BIOS (Port 60):

00 or FF	CPU register test failed
01	BIOS ROM checksum failed
02	System timer 1 failed
03	8237 DMA register Read/Write failed
04	Base 32K RAM failed

IBM AT BIOS:

01	CPU flag and register tested
02	BIOS ROM checksum tested
03	CMOS shutdown byte 0F tested
04	8254 PIT channel 0 tested
05	8254 PIT channel 1 tested
06	8237 DMA initialize registers test 0
07	8237 DMA initialize registers test 1
08	DMA page register tested
09	Memory refresh tested
0A	Soft reset tested

continúa	
0B	8042 keyboard controller reset
0C	8042 keyboard controller reset OK
0D	8042 keyboard controller reset
0E	Memory tested
0F	I/P buffer switch settings obtained
DD	RAM error
11	Protected mode initialized
12	Protected mode registers tested
13	8259 PIC #2 initialized
14	Temporary Interrupt vectors setup
15	BIOS Interrupt vectors obtained
16	CMOS checksum and battery OK
17	Defective CMOS battery flag set
18	CMOS set checked
19	CMOS return address byte set
1A	Temporary stack set
1B	Segment address 01-0000, second 64K, tested
1C	Memory size; See if 512K or 640K present
1D	Segment address 10-000, over 640K, tested
1E	Expansion memory set as is reported by the CMOS
1F	Address lines 19-23 tested
20	Preparing to return to protected mode
21	Return from protected mode successful; 6845 video controller initialized and started
22	6845 video controller tested
23	EGA/VGA BIOS tested
24	8259PIC Read/Write mask register with 1's and 0's
25	Interrupt mask registers tested
26	Unexpected Interrupts checked for; Error 101 displayed
27	System board tested: POST logic
28	Unexpected NMI Interrupts tested for
29	8253 PIT timer tested
2A	8253 timer tested
2B	8253 timer initialized; System board error
2C	8253 timer Interrupt initialization; System board failure
2D	8042 keyboard controller checked for command
2F	8042 keyboard checked for warm boot
30	Shutdown return 2 set
31	Protected mode enabled
32	Address lines 0-15
33	Next block of 64K RAM tested
34	Real mode enabled
35	8042 keyboard controller tested
36	Check for keyboard error
38	8042 keyboard controller failed
3A	8042 keyboard controller initialized
3B	Expansion ROM's checked for in 2K blocks
3C	Floppy drive controller tested
3D	Initialize the floppy drive controller
3E	Initialize hard disk controller
3F	Initialize parallel port
40	Hardware Interrupt enabled
41	System code at segment E0000h checked for

continúa	
42	Exit to system code
43	Call to boot loader
44	Boot from fixed disk
45	Unable to boot from fixed disk; Boot to BASIC
81	Descriptor table built
82	Virtual mode started
90-B6	Memory and bootstrap testing done
F0	Data segment set
F2	Interrupts tested
F1	Exception Interrupts tested
F3	Verify 286 protected mode instructions (LDT/SDT and LTR/STR)
F4	Verify 286 protected mode instructions (Bound instruction)
F5	Verify 286 protected mode instructions (Push and pop)
F6	Verify 286 protected mode instructions (Access rights)
F7	Verify 286 protected mode instructions (RPL field adjusted)
F8	Verify 286 protected mode instructions (LAR function)
F9	Verify 286 protected mode instructions (LSL instruction)
FA	Verify 286 protected mode instructions (Memory chip selected)

IBM PS/2 (Micro Channel) BIOS:

00	CPU tested with patter FFAA0055
01	CPU 32 register tested
02	BIOS ROM checksum tested
03	System port 94 enabled and checked
04	POST registers, port 102 enabled and checked
05	POST registers port 96 enabled and tested
06	CMOS shutdown byte 0F tested
07	CMOS extended port 74-76 enabled and tested
08	DMA and page registers tested (ports 2, 18, 1A and 1C)
09	DMA initialized
0A	Memory refresh tested
0B	8042 keyboard controller buffers tested (ports 61 and 64)
0C	8042 keyboard controller internal test (port 60)
0D	8042 keyboard controller internal test continued
0E	8042 keyboard controller self test error
0F	Memory sized and setup
10	First 512K base memory tested
11	Base memory error, system halted
12	Protected mode instructions tested; Keyboard commands tested
13	PIC Interrupt controller 1 (master) tested
14	PIC Interrupt controller 2 (slave) tested
15	Initialize 120 Interrupt vectors
16	Initialize 16 extended vectors
17	CMOS/RTC tested; CMOS byte 0D tested
18	CMOS/RTC checksum tested
19	CMOS/RTC battery tested
1A	Check for soft or hard reset
1B	Protected mode initialization
1C	Protected mode stack set; Pointer to end of first 64K set

continúa	
1D	Low memory size tested in protected mode
1E	Memory size information saved
1F	Memory split address setup
20	Check for extended memory beyond 64MB
21	Test memory-address bus lines
22	Clear parity error and channel lock
23	Initialize interrupt 0
24	Check CMOS RAM validity
25	Write keyboard-controller command byte
40	Check valid CMOS RAM and video system
41	Display error code 160
42	Test registers in both interrupt controllers
43	Test interrupt controller registers
44	Test interrupt mask registers
45	Test NMI
46	NMI error has been detected
47	Test system timer 0
48	Check system speaker clock
49	Test system timer 0 count
4A	Test system timer 1 count
4B	Check if timer interrupt occurred
4C	Test timer 0 for improper operation (too fast or too slow)
4D	Verify timer interrupt 0
4E	Check 8042 keyboard controller
4F	Check for soft reset
50	Prepare for shutdown
51	Start protected mode test
52	Test memory in 64KB increments
53	Check if memory test done
54	Return to real mode
55	Test for regular or manufacturing mode
56	Disable the keyboard
57	Check for keyboard self test
58	Keyboard test passed
59	Test the keyboard controller
5A	Configure the mouse
5B	Disable the mouse
5C	Initialize interrupt vectors
5D	Initialize interrupt vectors
5E	Initialize interrupt vectors
60	Save DDNIL status
61	Reset floppy drive
62	Test floppy drive
63	Turn floppy-drive motor off
64	Set up serial ports
65	Enable real time clock interrupt
66	Configure floppy drives
67	Configure hard drives
68	Enable system CPU arbitration
69	Scan for adapter ROM's
6A	Verify serial and parallel ports
6B	Set up equipment byte

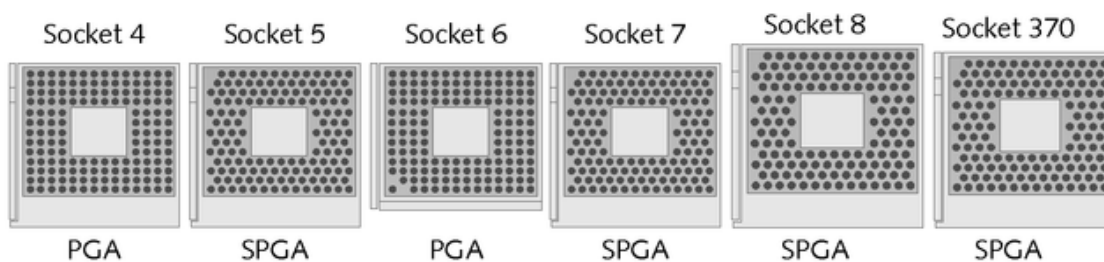
Continúa	
6C	Set up configuration
6D	Set keyboard-typematic rate
6E	Call Int. 19 boot loader

Las tablas se obtuvieron de BIOS Central, <http://www.bioscentral.com/postcodes/>. Las siguientes figuras detallan un chip de memoria caché y los tipos de *sockets* y encapsulados que se encuentran. Se obtuvieron de PC Architecture y CompTIA respectivamente.

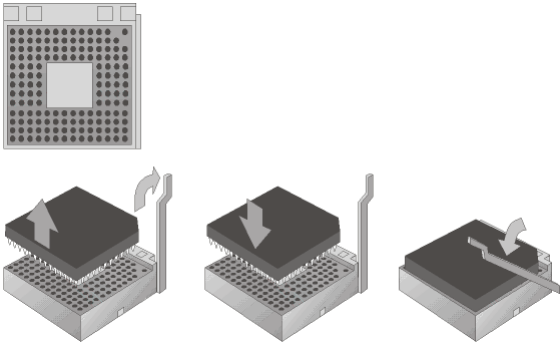
Memoria caché



Tipos de *sockets*

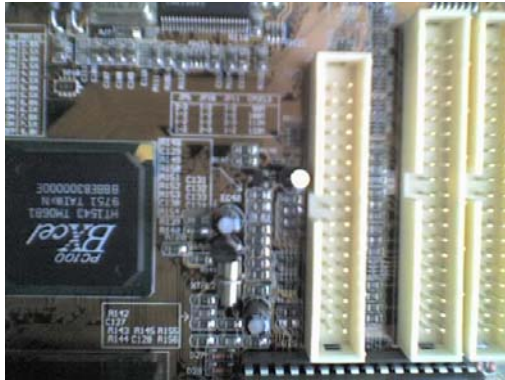


Tipos de encapsulados

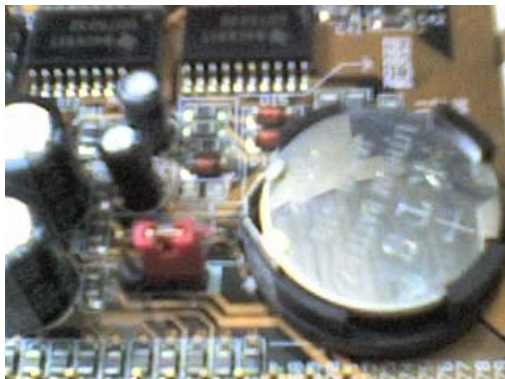


APÉNDICES

Para conexión de dispositivos *IDE*



Jumper para resetear contraseña



Insertar de manera adecuada un *bracket*



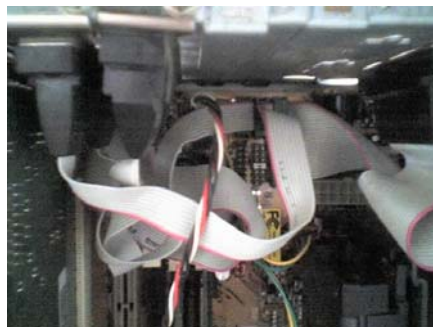
Fijar adecuadamente la tarjeta madre al chasis



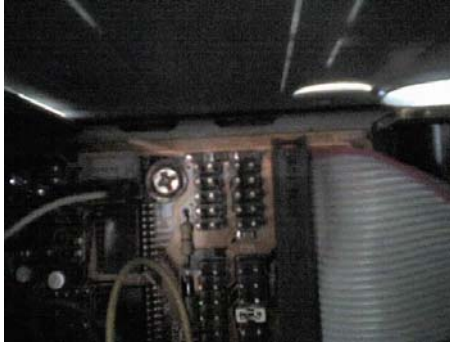
Seguir el pin 1 por la indicación del cable



Conexión de dispositivos a la tarjeta madre



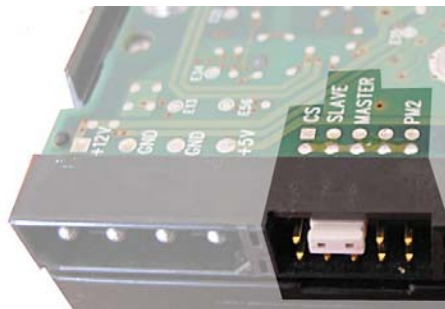
Fijar adecuadamente los tornillos



Conectar los *switch* al pin indicado



Indicación de maestro, esclavo, cs



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

AUDITORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION

FECHA: _____ DIRECCION GENERAL: _____
DEPARTAMENTO: _____ OK= CORRECTO
NOMBRE USUARIO: _____ ND= NO APLICA
VER= VER OBSERVACIONES

DESCRIPCION DE LA COMPUTADORA

MARCA CPU: _____ PROCESADOR: _____ MEMORIA: _____ DISCO: _____
HD USADO: _____ HD DISPONIBLE: _____ SISTEMA OPERATIVO: _____ OFFICE: _____
CD-ROM: _____ QUEMADOR: _____ FLOPPY: _____ BOCINAS: _____ RED: _____
MOUSE: _____ TECLADO: _____ NUMERO IP: _____ NOMBRE EQUIPO: _____
INTERNET: _____ CORREO: _____ FIRMA RED: _____

DESCRIPCION DE PERIFERICOS

IMPRESORA: _____ SCANNER: _____ DISCO EXTERNO: _____
QUEMADOR: _____ OTROS: _____

DIAGNOSTICO

OBSERVACIONES

FIRMA DE ACEPTADO USUARIO

TECNICO